

Lenovo

ThinkSystem ST50 V2 설치 안내서



시스템 유형: 7D8J 및 7D8K

주의

이 정보와 이 정보가 지원하는 제품을 사용하기 전에 다음에서 제공되는 안전 정보 및 안전 지시사항을 읽고 이해하십시오.

http://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/safety_documentation/pdf_files.html

또한 다음에서 제공되는 서버에 대한 Lenovo 보증 계약조건에 대해 잘 알고 있는지 확인하십시오.

<http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>

초판 (2022년 3월)

© Copyright Lenovo 2022, 2022.

권리 제한 및 제약 고지: GSA(General Services Administration) 계약에 따라 제공되는 데이터 또는 소프트웨어를 사용, 복제 또는 공개할 경우에는 계약서 번호 GS-35F-05925에 명시된 제약 사항이 적용됩니다.

목차

제 1 장. 소개	1	심플 스왑 드라이브 및 드라이브 케이지(베이 3) 설치	64
서버 패키지 내용	2	광 드라이브 및 드라이브 케이지 설치	70
서버 폼 팩터	2	침입 스위치 설치	78
기능	2	팬 설치(앞면 및 뒷면).	80
사양	3	메모리 모듈 설치	81
미립자 오염	7	M.2 드라이브 설치	84
제 2 장. 서버 구성 요소	9	M.2 드라이브 고정장치 설치	85
앞면 보기	9	PCIe 어댑터 설치	86
앞면 패널	9	CMOS 배터리(CR2032) 설치	89
측면 보기	11	앞면 베젤 설치	91
뒷면 보기	12	서버 덮개 설치	92
서버 잠금 장치	15	레일에 서버 설치	94
시스템 보드 구성 요소	16	서버 케이블 연결	97
RAID 어댑터	17	서버 전원 켜기	98
내장 케이블 배선	18	서버 설치 확인	98
드라이브 베이 1 및 베이 2의 케이블 배선	20	서버 전원 끄기	98
드라이브 베이 3의 케이블 배선	22	제 4 장. 시스템 구성	99
광 디스크 드라이브의 케이블 배선	23	펌웨어 업데이트	99
RAID 어댑터 및 드라이브의 케이블 배선	24	펌웨어 구성	99
전원 공급 장치의 케이블 배선	27	Setup Utility 프로그램 시작	99
앞면 팬 및 뒷면 팬의 케이블 배선	28	Setup Utility 프로그램의 표시 언어 변경	99
방열판 및 팬 모듈의 케이블 배선	29	장치 사용 또는 사용 안 함	99
침입 스위치의 케이블 배선	31	자동 전원 켜기 사용 또는 사용 안 함	100
열 센서의 케이블 배선	32	음향/열 최적 성능	100
모노 앰프의 케이블 배선	33	구성 변경 감지	101
LED가 있는 전원 버튼의 케이블 배선	34	암호 사용	101
부품 목록	35	시동 장치 선택	102
전원 코드	37	Setup Utility 프로그램 종료	103
제 3 장. 서버 하드웨어 설치	39	메모리 구성	103
서버 설치 점검 목록	39	RAID 구성	104
설치 지침	39	운영 체제 배포	104
안전 점검 목록	41	서버 구성 백업	104
시스템 안정성 지침	41	VPD(필수 제품 데이터) 업데이트	105
정전기에 민감한 장치 취급	42	제 5 장. 설치 문제 해결	107
메모리 모듈 설치 규정	43	부록 A. 도움말 및 기술 지원 얻기	111
드라이브 베이 위치	44	문의하기 전에	111
서버 하드웨어 옵션 설치	45	지원팀에 문의	112
레일에서 서버 제거	45	부록 B. 상표	113
서버 덮개 제거	47		
앞면 베젤 제거	50		
CMOS 배터리 제거(CR2032)	51		
심플 스왑 드라이브 및 드라이브 케이지(베이 1-2) 설치	53		

제 1 장 소개

ThinkSystem ST50 V2 서버는 다양한 IT 워크로드의 성능 및 확장성을 위해 설계된 4U 타워 서버입니다. 서버는 모듈식으로 설계가 되어 있어 선택 가능한 입력/출력 옵션 및 계층적 시스템 관리로 스토리지 용량을 극대화하고 스토리지 밀도를 높일 수 있도록 유연하게 사용자 지정할 수 있습니다.

서버 설계 시 서버의 성능, 용이성, 신뢰성 및 확장성을 고려해야 합니다. 이와 같은 설계 고려사항을 통해 사용자의 요구사항을 충족시키도록 시스템 하드웨어를 사용자 정의하고, 향후 발생할 수 있는 확장 성능을 좀 더 유연하게 제공할 수 있습니다.

이 서버는 제한적인 보증이 적용됩니다. 보증에 대한 자세한 내용은 <https://support.lenovo.com/us/en/solutions/ht503310>의 내용을 참조하십시오.

특정 보증에 대한 자세한 내용은 <http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>의 내용을 참조하십시오.

서버 식별

Lenovo에 도움을 요청할 때 시스템 유형 및 일련 번호 정보는 기술자가 서버를 식별하고 더 빠른 서비스를 제공할 수 있도록 도와줍니다.

시스템 유형과 일련 번호는 서버의 앞면에 있는 ID 레이블에 있습니다.

다음 그림은 ID 레이블의 위치를 보여줍니다.

참고: 이 문서의 그림은 사용자의 서버와 약간 다를 수 있습니다.

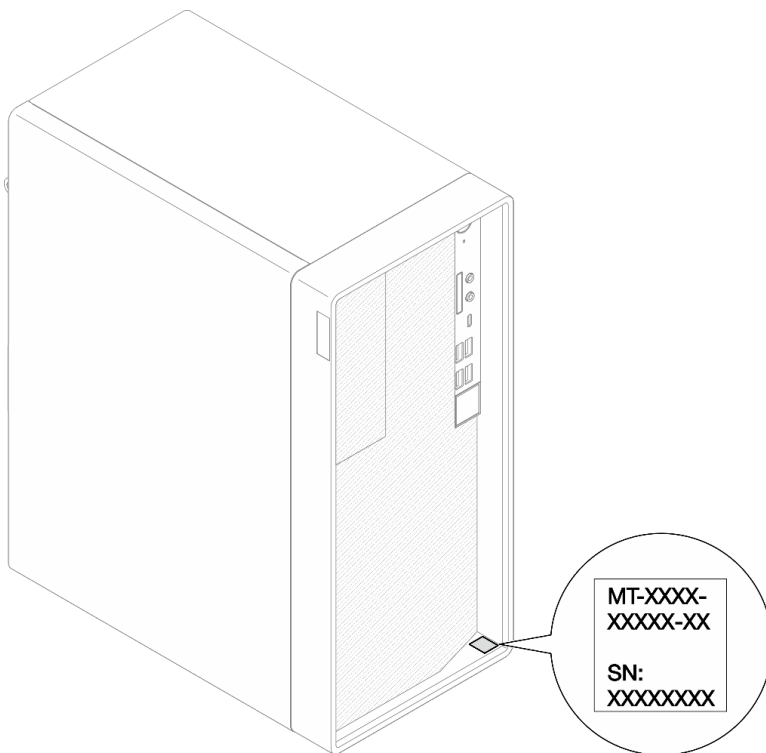


그림 1. ID 레이블의 위치

빠른 응답 코드

서버 덮개 내부에 있는 시스템 서비스 레이블은 서비스 정보 모바일 액세스를 위한 QR 코드를 제공합니다. 모바일 장치 및 QR 코드 판독기 응용 프로그램으로 QR 코드를 스캔하여 이 서버에 대한 Lenovo 서비스 웹 사이트에 빠르게 액세스할 수 있습니다. Lenovo 서비스 웹 사이트는 부품 설치 및 교체 비디오와 서버 지원을 위한 오류 코드에 대한 추가 정보를 제공합니다.

다음 그림은 QR 코드를 나타냅니다.



그림 2. QR 코드

서버 패키지 내용

서버를 수령하면 발송물에 예상되는 모든 것이 있는지 확인하십시오.

서버 패키지에 포함되는 항목은 다음과 같습니다.

참고: 별표(*)로 표시된 항목은 일부 모델에서만 사용할 수 있습니다.

1. 서버
2. 키보드*
3. 액세스리 키트, 전원 코드* 및 설명서와 같은 품목이 포함된 자료 상자.

서버 폼 팩터

ThinkSystem ST50 V2 서버는 타워 및 랙 폼 팩터를 모두 지원하도록 설계되었습니다.

타워-투-랙 변환 키트를 설치하면 서버를 타워 폼 팩터에서 랙 폼 팩터로 변경할 수 있습니다. 타워-투-랙 변환 키트를 설치하는 방법에 대한 지시사항은 변환 키트와 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오.

기능

서버 설계 시 서버의 성능, 용이성, 신뢰성 및 확장성을 고려해야 합니다. 이 설계는 현대의 요구 사항을 충족하기 위해 시스템 하드웨어를 사용자 지정하고 향후에 확장된 기능을 유연하게 제공하기 위한 가능성에 초점을 둔 것이 특징입니다.

서버는 다음 기능 및 기술을 구현합니다.

- UEFI 준수 서버 펌웨어

Lenovo ThinkSystem 펌웨어는 UEFI(Unified Extensible Firmware Interface)와 호환됩니다. UEFI는 BIOS를 대체하며 운영 체제, 플랫폼 펌웨어 및 외부 장치 사이의 표준 인터페이스를 정의합니다.

Lenovo ThinkSystem 서버는 UEFI 준수 운영 체제, BIOS 기반 운영 체제, BIOS 기반 어댑터 및 UEFI 준수 어댑터를 부팅할 수 있습니다.

- 대형 시스템 메모리 용량

이 서버는 ECC UDIMM(error-correcting code unbuffered DIMM)을 지원합니다. 특정 유형 및 최대 메모리 양에 대한 자세한 내용은 "사양" 3페이지의 내용을 참조하십시오.

- 대규모 데이터 스토리지 용량 및 핫스왑 기능

이 서버는 최대 3개의 드라이브와 1개의 슬림 SATA 광 디스크 드라이브를 지원합니다.

- Lenovo 서비스 정보 웹 사이트에 대한 모바일 액세스

서버는 서버 덮개 내부에 있는 시스템 서비스 레이블에서 QR 코드를 제공합니다. 모바일 장치 및 QR 코드 판독기 응용 프로그램으로 QR 코드를 스캔하여 이 서버에 대한 Lenovo 서비스 웹 사이트에 빠르게 액세스할 수 있습니다. Lenovo 서비스 정보 웹 사이트는 부품 설치 및 교체 비디오와 서버 지원을 위한 오류 코드에 대한 추가 정보를 제공합니다.

- Lenovo XClarity Provisioning Manager Lite(옵션)

Lenovo XClarity Provisioning Manager Lite에서는 RAID(Redundant Array of Independent Disk)를 구성하고 호환되는 운영 체제 및 관련 장치 드라이버를 설치하고 진단을 실행할 수 있습니다. 세부 정보는 다음을 참조하십시오.

http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/LXPML/LXPM_Lite_user_guide.pdf

- 놀라운 내구성

이 시스템은 24시간 내내 엔터프라이즈 워크로드를 실행하는 것으로 확인되었습니다.

사양

다음은 서버의 기능 및 사양에 대한 요약 정보입니다. 모델에 따라 일부 기능을 사용할 수 없거나 일부 사양이 적용되지 않을 수 있습니다.

표 1. 사양, Type 7D8J 및 7D8K

사양	설명
크기	4U 서버 <ul style="list-style-type: none"> • 너비: 170mm(6.7인치) • 높이: 376mm(14.8인치) <ul style="list-style-type: none"> - 스탠드 제외 높이: 370mm(14.6인치) • 길이: 315.4mm(12.4인치)
무게(구성에 따라 다름)	<ul style="list-style-type: none"> • 최대: 9.4kg(20.7파운드)
프로세서	<p>본 서버는 다음 Intel® 프로세서 중 하나를 지원합니다:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Xeon® E3-23XX • Pentium Gold <p>지원되는 프로세서 목록은 https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml의 내용을 참조하십시오.</p> <p>참고: 통합 그래픽 기능이 없는 Xeon® E3-23XX 프로세서는 KVM 리디렉션 기능을 지원하지 않습니다. 이러한 프로세서가 설치된 경우 GPU가 필요합니다. 시스템에 통합 그래픽 기능이 있는 프로세서와 GPU가 설치되어 있는 경우 통합 그래픽 기능과 DisplayPort가 비활성화됩니다.</p>

표 1. 사양, Type 7D8J 및 7D8K (계속)

사양	설명
메모리	<ul style="list-style-type: none"> • 슬롯: DIMM 슬롯 4개(채널 2개, 채널당 DIMM 2개) • 최소 용량: 8GB • 최대 용량: 128GB • DIMM 유형: <ul style="list-style-type: none"> - 8GB 1Rx8 3200MT/s ECC UDIMM - 16GB 2Rx8 3200MT/s ECC UDIMM - 32GB 2Rx8 3200MT/s ECC UDIMM <p>참고: Pentium 프로세서는 최대 2666MT/s를 지원합니다. 메모리 모듈 설치 규칙 및 지원되는 메모리 속도에 대한 자세한 내용은 "메모리 모듈 설치 규정" 43페이지의 내용을 참조하십시오.</p>
스토리지 확장	<p>3.5인치 드라이브 베이 2개(1개는 옵션), 2.5인치 드라이브 베이 1개(옵션), ODD 베이 1개 및 M.2 드라이브 1개.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 드라이브 베이 1 <ul style="list-style-type: none"> - 3.5인치 하드 디스크 드라이브 또는 솔리드 스테이트 드라이브 • 드라이브 베이 2(옵션) <ul style="list-style-type: none"> - 2.5인치 하드 디스크 드라이브 또는 솔리드 스테이트 드라이브 1개 • 드라이브 베이 3(옵션) <ul style="list-style-type: none"> - 3.5인치 하드 디스크 드라이브 또는 솔리드 스테이트 드라이브 1개 • ODD 드라이브 베이(옵션) <ul style="list-style-type: none"> - 9mm 슬림 SATA 광 디스크 드라이브 1개 • M.2 드라이브(옵션) <ul style="list-style-type: none"> - 2280 NVMe PCIe 표준 M.2 모듈 1개(부팅용)
확장 슬롯	<p>다음 3개의 PCIe 확장 슬롯을 사용할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PCIe 슬롯 1: PCI Express 4.0 x16(FHHL, 75W PCIe 어댑터) • PCIe 슬롯 2: PCI Express 3.0 x1(FHHL, 25W PCIe 어댑터) • PCIe 슬롯 3: PCI Express 3.0 x4인치 x16 슬롯(FHHL, 25W PCIe 어댑터) <p>참고:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pentium 프로세서는 최대 PCI Express 3.0을 지원합니다. • PCIe x8/x16 어댑터를 PCIe 슬롯 3에 설치하는 경우 PCIe 슬롯 3(x4)의 대역폭으로 인해 PCIe 어댑터 성능이 저하될 수 있습니다. • PXE(Preboot eXecution Environment) 부트 애플리케이션의 경우 최상의 성능을 위해 이더넷 어댑터를 지원하는 PXE 부트를 설치하는 것이 좋습니다. <p>M.2 확장 슬롯 1개 사용 가능</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2280 NVMe PCIe 표준 M.2 모듈 1개(부팅용)(옵션)
통합 기능	<p>이 서버는 USB(Universal Serial Bus) 커넥터 9개를 지원합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 서버 앞면에서 <ul style="list-style-type: none"> - USB 3.2 Gen 1 Type C 포트 1개 - USB 3.2 Gen 1 포트 2개 - USB 3.2 Gen 2 포트 2개 • 서버 뒷면에서 <ul style="list-style-type: none"> - USB 3.2 Gen 1 포트 4개 <p>참고:</p> <ul style="list-style-type: none"> • USB 3.2 Gen 1: 5Gbps = 640MB/s • USB 3.2 Gen 2: 10Gbps = 1280MB/s <p>서버 앞면의 커넥터 및 버튼</p> <ul style="list-style-type: none"> • LED가 있는 전원 버튼 • 마이크 입력 커넥터 1개*

표 1. 사양, Type 7D8J 및 7D8K (계속)

사양	설명
	<ul style="list-style-type: none"> • 콤보 오디오 잭 커넥터 1개* <p>서버 뒷면의 커넥터 및 포트</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intel I219-LM이 있는 1GbE RJ-45 이더넷 커넥터 1개 • DisplayPort 커넥터 2개(4K/60MHz)† • 직렬 커넥터 1개 • 오디오 라인 출력 포트 1개* <p>참고:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Windows 클라이언트 OS에서만 지원됩니다. <p>† 통합 그래픽 기능이 있는 프로세서에서만 지원됩니다. 자세한 정보는 "사양" 3페이지의 "프로세서" 섹션을 참조하십시오.</p>
네트워크	<ul style="list-style-type: none"> • Intel I219-LM이 있는 1GbE RJ-45 이더넷 커넥터 1개. "뒷면 보기" 12페이지의 내용을 참조하십시오. • 최대 2개의 네트워크 어댑터를 지원합니다. <p>참고:</p> <p>PXE(Preboot eXecution Environment) 부트 애플리케이션의 경우 최상의 성능을 위해 이더넷 어댑터를 지원하는 PXE 부트를 설치하는 것이 좋습니다. 지원되는 네트워크 어댑터 목록은 https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml의 내용을 참조하십시오.</p>
시스템 관리	<ul style="list-style-type: none"> • Intel® AMT(Active Management Technology) 15.0 • Lenovo XClarity Provisioning Manager Lite(옵션). • TPM 2.0 내장 <p>참고:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 원격 액세스 및 전원 정책 설정을 실행할 때 전원이 켜져 있는지 확인하십시오. • 시스템에서 PS/2 장치를 지원하지 않으므로 "복구 불가능한 PS/2 또는 USB 키보드 오류" 경고 메시지를 무시하십시오. • ST50 V2에서는 XClarity Administrator, XClarity Controller, XClarity Energy Manager 및 XClarity Essentials 등의 일부 Lenovo 시스템 관리 응용 프로그램이 지원되지 않습니다. • Lenovo XClarity Provisioning Manager Lite에 대한 정보는 https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm_frontend/lxpm_product_page.html에서 서버와 호환되는 LXPM 설명서를 참조하십시오.
RAID(모델에 따라 다름)	<p>소프트웨어 RAID</p> <p>AHCI 모드(JBOD) 또는 RSTe 모드(RAID)를 지원하는 온보드 6Gb SATA 컨트롤러. RSTe 모드는 RAID 0, 1 및 5를 지원합니다.</p> <p>하드웨어 RAID</p> <p>이 서버는 RAID 수준 0 및 1을 지원합니다.</p> <p>RAID 어댑터는 PCIe 슬롯 1에 설치해야 합니다.</p> <p>이 서버에는 다음 RAID 어댑터 옵션을 사용할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ThinkSystem 4350-8i SAS/SATA 12Gb HBA • ThinkSystem RAID 5350-8i PCIe 12Gb 어댑터 <p>지원되는 어댑터 목록은 https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml의 내용을 참조하십시오.</p> <p>참고:</p>

표 1. 사양, Type 7D8J 및 7D8K (계속)

사양	설명
	<p>하드 디스크 드라이브 또는 솔리드 스테이트 드라이브는 동일한 서버에 설치할 수 있지만, 동일한 RAID 배열에서는 지원되지 않습니다.</p>
GPU(그래픽 처리 장치) 어댑터	<p>이 서버에는 다음 옵션 GPU 어댑터를 사용할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ThinkSystem NVIDIA Quadro T1000 8GB PCIe Active GPU <ul style="list-style-type: none"> - PCIe 확장 슬롯 1에만 설치해야 함 - 이 GPU 어댑터는 8K 해상도를 지원합니다. - 공인된 디스플레이 어댑터 케이블을 사용하는 것이 좋습니다.
팬	<p>이 서버는 최대 3개의 팬을 지원합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 프로세서 TDP가 95W 미만인 경우 <ul style="list-style-type: none"> - 앞면 팬 1개 - 뒷면 팬 1개(드라이브 베이 3이 설치된 경우에만) - 프로세서 방열판 팬 1개 • 프로세서 TDP가 95W인 경우 <ul style="list-style-type: none"> - 앞면 팬 1개 - 프로세서 방열판 팬 1개
전기 입력	<p>이 서버는 다음 핫 스왑이 아닌 비 중복 전원 공급 장치 중 하나를 지원합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 고정 ATX 300W 단일 출력 Gold <ul style="list-style-type: none"> - 입력 전원 115Vac 또는 230Vac <p style="margin-left: 20px;">이 전원 공급 장치는 Intel Xeon® E3-2388G 및 E3-2378을 지원하지 않습니다.</p> • 고정 ATX 500W 다중 출력 Platinum <ul style="list-style-type: none"> - 입력 전원 115Vac 또는 230Vac
디버깅을 위한 최소 구성	<ul style="list-style-type: none"> • 프로세서 1개 • 슬롯 1에 8GB ECC UDIMM 1개 • 전원 공급 장치 1개 • 드라이브 베이 1에 3.5인치 드라이브 1개 • 전원 코드 • 시스템 앞면 팬 1개
음향 잡음 방출	<ul style="list-style-type: none"> • 음력 수준(LWAd): <ul style="list-style-type: none"> - 유희 <ul style="list-style-type: none"> - 일반: 3.5Bel - 최대: 5.0Bel - 작동 <ul style="list-style-type: none"> - 일반: 5.4Bel - 최대: 5.4Bel • 음력 수준(LpAm): <ul style="list-style-type: none"> - 유희 <ul style="list-style-type: none"> - 일반: 25dBA - 최대: 37dBA - 작동 <ul style="list-style-type: none"> - 일반: 40dBA - 최대: 40dBA <p>참고:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 이 음력 수준은 ISO 7779에 명시된 절차에 따라 제어된 음향 환경에서 측정되었으며 ISO 9296에 따라 보고됩니다. 2. 선언된 음향 잡음 수준은 다음 구성을 기반으로 하며 구성/조건에 따라 달라질 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> • 일반: 1x 80W CPU, 4x 32GB DIMM, 2x HDD 또는 SSD, 1x 960G M.2, RAID 5350-8i, 1x 300W PSU • 최대: 1x 95W CPU, 4x 32GB DIMM, 2x HDD 또는 SSD, 1x 960G M.2, 1x T1000GPU, 1x 500W PSU

표 1. 사양, Type 7D8J 및 7D8K (계속)

사양	설명
발열량	<p>대략적인 발열량:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 최소 구성: 443BTU, 130W(BTU/시간 및 와트) • 최대 구성: 754BTU, 221W(BTU/시간 및 와트)
환경	<p>ThinkSystem ST50 V2에서는 ASHRAE Class A2 사양을 준수합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 공기 온도: <ul style="list-style-type: none"> - 작동 <ul style="list-style-type: none"> - ASHRAE 클래스 A2: 10°C~35°C(50°F~95°F), 900m(2,953ft) 이상의 고도에서 300m(984ft)가 상승할 때마다 최대 주변 온도가 1°C씩 하강. - 서버 꺼짐: -10°C - 60°C(14°F - 140°F) - 운송/보관: -20°C~60°C(-4°F~140°F) • 최대 고도: 3,050m(10,000ft) • 상대 습도(비응축): <ul style="list-style-type: none"> - 작동 <ul style="list-style-type: none"> - ASHRAE 클래스 A2: 8%~80%, 최대 이슬점: 21°C(70°F) - 운송/보관: 8%~90% • 미립자 오염 <p>주의: 대기 중 미립자 및 단독으로 혹은 습도나 온도와 같은 다른 환경 요인과 결합하여 작용하는 반응성 기체는 서버에 위험을 초래할 수도 있습니다. 미립자 및 가스 제한에 관한 정보는 "미립자 오염" 7페이지의 내용을 참조하십시오.</p>
운영 체제	<p>지원 및 인증된 운영 체제:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Microsoft Windows Server • VMware ESXi • Red Hat Enterprise Linux • SUSE Linux Enterprise Server • Ubuntu <p>참조:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 사용 가능한 운영 체제의 전체 목록: https://lenovopress.com/osig. • OS 배포 지침: "운영 체제 배포" 104페이지.

미립자 오염

주의: 대기중 미립자(금속 조각 또는 입자) 및 단독으로 혹은 습도나 온도와 같은 다른 환경 요인과 결합하여 작용하는 반응성 기체는 본 문서에서 기술하는 장치에 위험을 초래할 수도 있습니다.

과도하게 미세한 입자가 있거나 유독 가스의 응축으로 인해 제기되는 위험 중에는 장치에 고장을 일으키거나 완전히 작동을 중단시킬 수도 있는 피해도 있습니다. 본 사양은 이와 같은 피해를 예방하고자 미립자와 가스에 대한 제한을 제시합니다. 공기의 온도나 수분 함량과 같은 수많은 다른 요인이 미립자나 주변의 부식 물질 및 가스 오염물질 전파에 영향을 줄 수 있으므로 이러한 제한이 한정된 값으로 표시되거나 사용되어서는 안 됩니다. 이 문서에 제시되어 있는 특정 제한이 없을 경우 사용자는 인체의 건강 및 안전과 직결되는 미립자 및 가스 수준을 유지하는 관행을 실천에 옮겨야 합니다. 사용자 측 환경에서 미립자 또는 가스 수준으로 인해 장치가 손상되었다고 Lenovo에서 판단한 경우 Lenovo는 이러한 환경 오염 상태를 완화하기 위해 적절한 선후책을 마련하는 차원에서 장치 또는 부품의 수리나 교체에 관한 조항을 규정할 수 있습니다. 이러한 구제 조치의 이행 책임은 고객에게 있습니다.

표 2. 미립자 및 가스의 제한

오염물질	제한
반응성 기체	<p>심각도 수준 G1(ANSI/ISA 71.04-1985¹):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 구리 반응성 수준은 월 200옹스트롬 미만이어야 합니다(Å/월 ~ 0.0035 μg/cm² 시간 증량 증가).² • 은 반응성 수준은 월 200옹스트롬 미만이어야 합니다(Å/월 ~ 0.0035 μg/cm² 시간 증량 증가).³ • 기체 부식에 대한 반응 모니터링은 바닥에서 1/4 및 3/4 프레임 높이 또는 공기 속도가 훨씬 더 높은 공기 흡입구 쪽 랙 앞의 약 5cm(2") 정도에서 수행해야 합니다.
대기중 미립자	<p>데이터 센터는 ISO 14644-1 등급 8의 청정도 수준을 충족해야 합니다.</p> <p>에어사이드 이코노마이저가 없는 데이터 센터의 경우 다음 여과 방법 중 하나를 선택하여 ISO 14644-1 등급 8 청정도를 충족할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 실내 공기는 MERV 8 필터로 지속적으로 여과될 수 있습니다. • 데이터 센터로 유입되는 공기는 MERV 11 또는 MERV 13 필터로 여과될 수 있습니다. <p>에어사이드 이코노마이저가 있는 데이터 센터의 경우 ISO 등급 8 청정도를 달성하기 위한 필터 선택은 해당 데이터 센터별 특정 조건에 따라 달라집니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 미립자 오염물질의 조해성 상대 습도는 60% RH⁴를 초과해야 합니다. • 데이터 센터에는 아연 결정이 없어야 합니다.⁵
<p>¹ ANSI/ISA-71.04-1985. 프로세스 측정 및 제어 시스템의 환경 조건: 대기중 오염물질. Instrument Society of America, Research Triangle Park, North Carolina, U.S.A.</p> <p>² 부식 생성물의 두께에서 구리 부식 증가 속도(Å/월)와 증량 증가 속도 사이의 동등성 유도는 Cu₂S와 Cu₂O는 같은 비율로 증가합니다.</p> <p>³ 부식 생성물의 두께에서 은 부식 증가 속도(Å/월)와 증량 증가 속도 사이의 동등성 유도는 Ag₂S만 부식 제품입니다.</p> <p>⁴ 미립자 오염물질의 조해성 상대 습도는 물기가 생겨 이온 전도가 촉진되기에 충분한 상태가 될 정도로 미립자가 수분을 흡수하는 상대 습도입니다.</p> <p>⁵ 표면 파편은 금속 스틱에 부착된 1.5cm 직경의 접착성 전기 전도성 테이프 디스크에 있는 데이터 센터의 10개 영역에서 무작위로 수집됩니다. 주사 전자 현미경으로 접착 테이프를 검사한 결과 아연 결정이 없는 것으로 확인되면 데이터 센터에 아연 결정이 없는 것으로 간주됩니다.</p>	

제 2 장 서버 구성 요소

이 절에서는 서버 구성 요소를 찾는 데 유용한 정보를 제공합니다.

앞면 보기

이 서버의 앞면에 있는 중요한 구성 요소를 확인하려면 이 절을 읽으십시오.

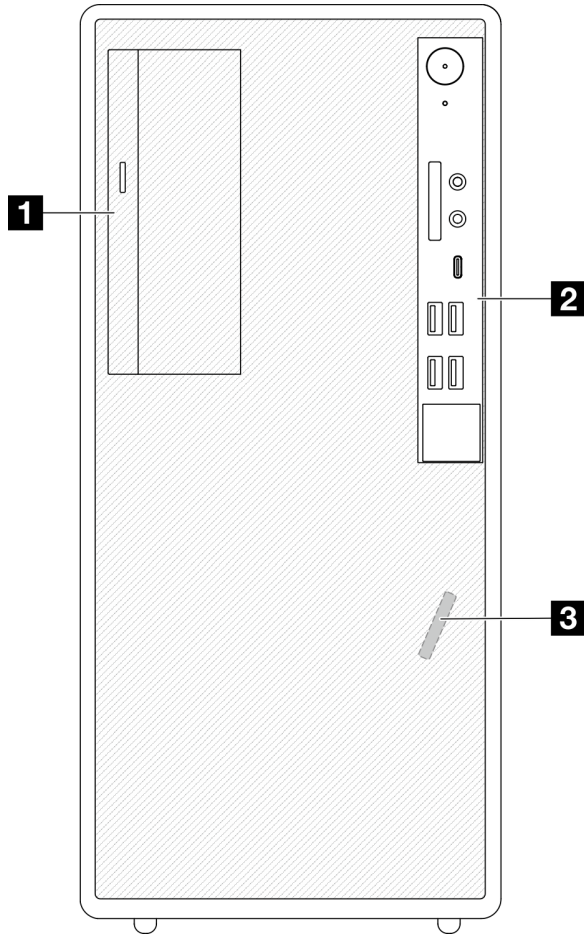


그림 3. 앞면 보기

표 3. 앞면 보기

1 슬림 SATA 광 디스크 드라이브(옵션)
2 앞면 패널. 자세한 정보는 "앞면 패널" 9페이지의 내용을 참조하십시오.
3 앞면 열 센서

앞면 패널

일부 중요한 주요 제어 장치, 커넥터 및 LED는 서버의 앞면 패널에 있습니다.

다음은 서버의 앞면 패널에 있는 제어 장치, 커넥터 및 LED를 보여주는 그림입니다.

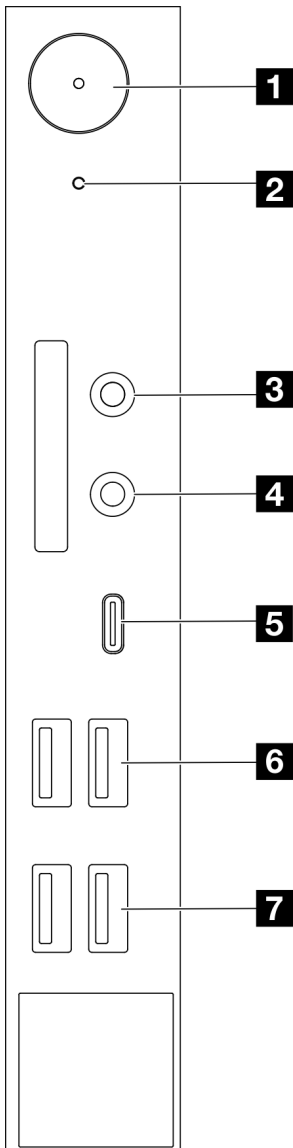


그림 4. 앞면 패널의 구성 요소

표 4. 앞면 패널의 구성 요소

1 전원 상태(흰색)가 있는 전원 버튼	5 USB Type-C 3.2 Gen2 커넥터
2 드라이브 활동 LED(흰색)	6 USB 3.1 Gen1 커넥터 2개
3 마이크 입력 커넥터(Windows 클라이언트 OS 전용)	7 USB 3.2 Gen 2 커넥터 2개
4 헤드셋 커넥터(Windows 클라이언트 OS 전용)	

참고:

- USB 3.2 Gen 1: 5Gbps = 640MB/s
- USB 3.2 Gen 2: 10Gbps = 1280MB/s

1 전원 상태 LED(흰색)가 있는 전원 버튼

전원 버튼을 눌러 서버를 켜거나, 운영 체제에서 서버를 끌 수 없는 경우 전원 버튼을 몇 초간 눌러 서버를 끌 수도 있습니다. 전원 상태 LED는 현재 전원 상태를 판별하는 데 유용합니다.

표 5. 전원 버튼 LED 동작

상태	색상	설명
켜져 있음	흰색	DC 전원이 있고 서버가 켜져 있습니다.
꺼짐	없음	DC 전원이 없고 서버가 꺼져 있습니다.

2 드라이브 활동 LED(흰색)

이 LED는 드라이브의 활동 상태를 나타냅니다.

참고: 드라이브 활동 LED는 시스템 보드의 SATA 포트에 연결된 드라이브의 활동을 나타냅니다.

표 6. 드라이브 활동 LED 작동

상태	색상	설명
켜져 있음	흰색	드라이브가 작동 중입니다.
꺼짐	없음	드라이브가 작동 중이지 않습니다.

3 마이크 입력 커넥터

이 커넥터에 마이크를 연결합니다.

참고: 이 커넥터는 Windows 클라이언트 OS에서만 지원됩니다.

4 헤드셋 커넥터

이 커넥터에 마이크가 포함된 헤드셋을 연결합니다. 일반 헤드폰 또는 마이크도 커넥터에 연결할 수 있습니다.

참고: 이 커넥터는 Windows 클라이언트 OS에서만 지원됩니다.

5 USB Type-C 3.2 Gen2 커넥터

키보드, 마우스, USB 플래시 드라이브와 같이 USB 2.0 또는 3.0 연결이 필요한 장치에 사용할 수 있는 앞면 패널의 USB Type-C 3.2 Gen2 커넥터 1개.

6 USB 3.1 Gen1 커넥터 2개

앞면 패널에는 2개의 USB 3.1 Gen1 커넥터가 있습니다. 이 커넥터는 키보드, 마우스, USB 플래시 드라이브와 같이 USB 3.0 연결이 필요한 장치에 사용할 수 있습니다.

7 USB 3.1 Gen2 커넥터 2개

앞면 패널에는 2개의 USB 3.1 Gen2 커넥터가 있습니다. 이 커넥터는 키보드, 마우스, USB 플래시 드라이브와 같이 USB 3.0 연결이 필요한 장치에 사용할 수 있습니다.

측면 보기

이 항목에서 서버 측면에서 볼 수 있는 구성 요소에 대해 알아보십시오.

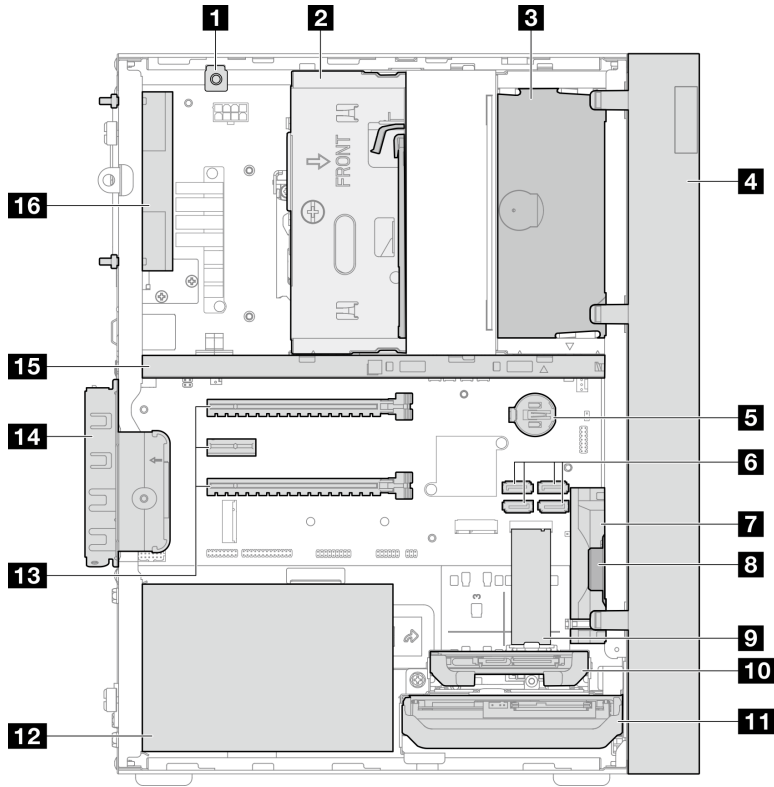


그림 5. 측면 보기

표 7. 측면 보기

1 침입 스위치	9 M.2 드라이브*
2 드라이브 베이 3(3.5인치 SATA 드라이브 1개)*	10 드라이브 베이 2(2.5인치 SATA 드라이브 1개)*
3 ODD 드라이브 베이(9mm 슬림 SATA 광 디스크 드라이브 1개)*	11 드라이브 베이 1(3.5인치 SATA 드라이브 1개)
4 앞면 베젤	12 전원 공급 장치
5 3V CMOS 배터리(CR2032)	13 PCIe 슬롯 1-3
6 SATA 1-4 커넥터	14 PCIe 어댑터 고정장치
7 앞면 팬	15 케이지 바
8 모노 앰프(스피커)	16 뒷면 팬

* 옵션 구성 요소.

뒷면 보기

이 서버의 뒷면에 있는 중요한 구성 요소를 확인하려면 이 절을 참조하십시오.

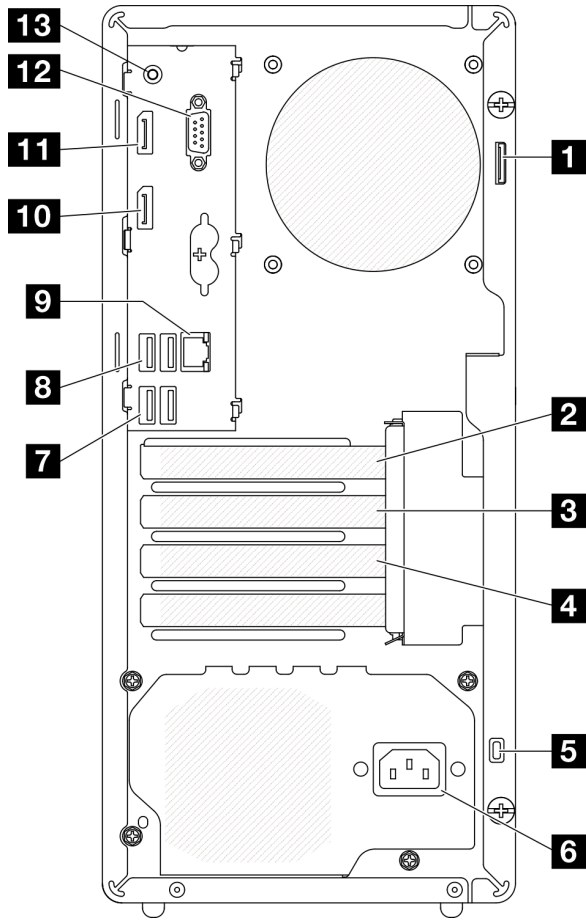


그림 6. 뒷면 보기

표 8. 뒷면 보기

1 자물쇠 고리	8 USB 3.2 Gen1 커넥터 2개
2 PCIe 슬롯 1	9 1GB RJ45 이더넷 커넥터
3 PCIe 슬롯 2	10 DisplayPort 2 커넥터 (통합 그래픽 기능이 있는 프로세서에서만 지원됩니다.)
4 PCIe 슬롯 3	11 DisplayPort 1 커넥터 (통합 그래픽 기능이 있는 프로세서에서만 지원됩니다.)
5 Kensington 잠금 장치	12 직렬 포트 커넥터
6 전원 코드 커넥터	13 오디오 라인 출력 커넥터 (Windows 클라이언트 OS 전용)
7 USB 3.2 Gen1 커넥터 2개	

참고:

- USB 3.2 Gen 1: 5Gbps = 640MB/s
- USB 3.2 Gen 2: 10Gbps = 1280MB/s

1 자물쇠 고리

이 고리는 자물쇠를 설치하는 데 사용할 수 있습니다. 자세한 정보는 "서버 잠금 장치" 15페이지의 내용을 참조하십시오.

2 PCIe 슬롯 1

PCIe 슬롯 1은 FHHL 75W PCIe 어댑터와 호환되는 PCI Express 4.0 x16 확장 슬롯입니다.

3 PCIe 슬롯 2

PCIe 슬롯 2는 FHHL 25W PCIe 어댑터와 호환되는 PCI Express 3.0 x1 슬롯입니다.

4 PCIe 슬롯 3

PCIe 슬롯 3은 FHHL 25W PCIe 어댑터와 호환되는 PCI Express 3.0 x4인치 x16 확장 슬롯입니다.

5 Kensington 잠금 장치

이 고리는 Kensington 잠금 장치를 설치하는 데 사용할 수 있습니다. 자세한 정보는 "서버 잠금 장치" 15페이지의 내용을 참조하십시오.

6 전원 코드 커넥터

이 구성 요소에 전원 코드를 연결하십시오.

7 8 USB 3.2 Gen1 커넥터

앞면 패널에는 4개의 USB 3.1 Gen1 커넥터가 있습니다. 이 커넥터는 키보드, 마우스, USB 플래시 드라이브와 같이 USB 3.0 연결이 필요한 장치에 사용할 수 있습니다.

9 1GB RJ45 이더넷 커넥터

이더넷 케이블을 이 LAN용 커넥터에 연결하십시오. 이 커넥터에는 상태 표시등 LED가 있습니다.

표 9. 이더넷 커넥터 LED 동작

색상	설명
노란색	네트워크가 연결되어 있고 작동 중입니다.
주황색	네트워크 대역폭은 1Gb입니다.
녹색	네트워크 대역폭은 100MB입니다.

10 11 DisplayPort 커넥터

모니터와 같은 DisplayPort 호환 비디오 장치를 이 커넥터에 연결하십시오.

통합 그래픽 기능이 있는 프로세서에서만 지원됩니다. 자세한 정보는 "사양" 3페이지의 "프로세서" 섹션을 참조하십시오.

12 직렬 포트 커넥터

9핀 직렬 장치를 이 커넥터에 연결하십시오.

13 오디오 라인 출력 커넥터

스피커나 이어폰과 같은 오디오 장치를 이 커넥터에 연결하십시오.

참고:

1. 이 커넥터는 Windows 클라이언트 OS에서만 지원됩니다.
2. 사용자는 특정 환경에서 오디오 포트를 통해 저주파 노이즈를 인식할 수 있습니다.
3. 이어폰/헤드폰의 과도한 음력은 청력을 손상시킬 수 있습니다.

서버 잠금 장치

서버 덮개를 잠그면 서버 내부에 대한 무단 액세스가 방지됩니다.

Kensington 스타일 케이블 잠금 장치

Kensington 스타일의 케이블 잠금 장치를 사용하여 서버를 책상, 탁자 또는 기타 비 영구 고정 장치에 고정시킬 수 있습니다. 케이블 잠금 장치는 서버 뒷면의 보안 잠금 장치 슬롯에 연결되며 키 또는 조합으로 작동합니다. 또한 케이블 잠금 장치는 서버 덮개를 제거하는 데 사용되는 버튼을 잠급니다. 이것은 많은 노트북 컴퓨터에서 사용되는 잠금 장치와 동일한 유형입니다. 다음에서 Kensington을 검색하여 Lenovo에서 직접 통합 케이블 잠금 장치를 주문할 수 있습니다.

<http://datacentersupport.lenovo.com>

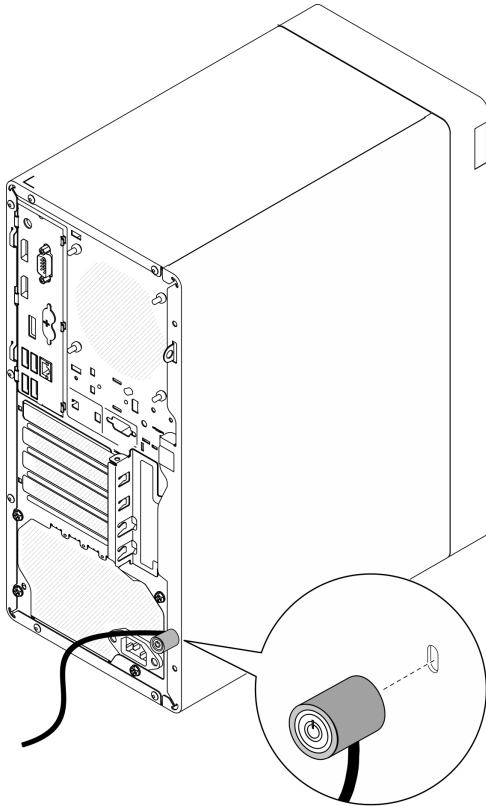


그림 7. Kensington 스타일 케이블 잠금 장치

자물쇠

이 서버에는 자물쇠 고리가 있습니다. 자물쇠를 설치하면 서버 덮개를 제거할 수 없습니다.

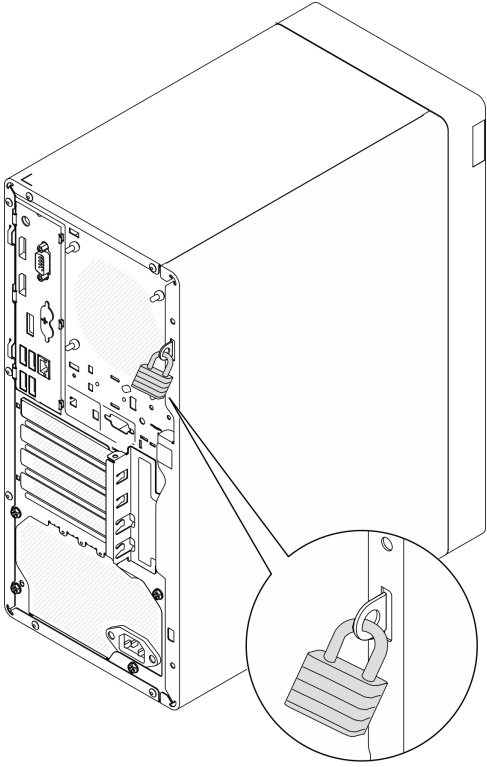


그림 8. 자물쇠

시스템 보드 구성 요소

이 절의 그림은 시스템 보드의 구성 요소 위치를 보여줍니다.

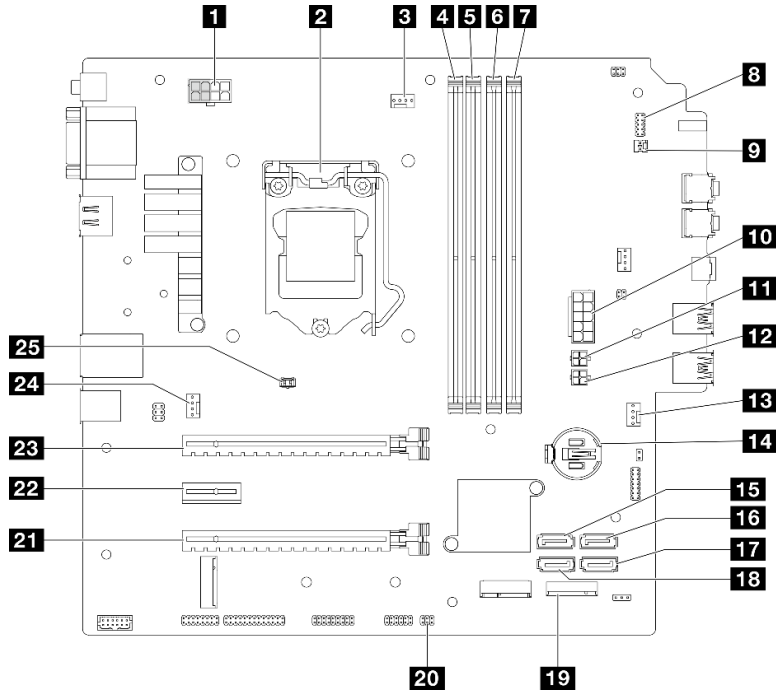


그림 9. 시스템 보드 구성 요소

표 10. 시스템 보드의 구성 요소

1 프로세서 전원 커넥터 참고: 회색으로 표시된 2x2 핀은 300W PSU용입니다.	14 3V 배터리(CR2032)
2 프로세서	15 SATA 3 커넥터(드라이브 베이 3)
3 프로세서 방열판 팬 전원 커넥터	16 SATA 4 커넥터(ODD 드라이브)
4 메모리 모듈 슬롯 1	17 SATA 2 커넥터(드라이브 베이 2)
5 메모리 모듈 슬롯 2	18 SATA 1 커넥터(드라이브 베이 1)
6 메모리 모듈 슬롯 3	19 M.2 커넥터
7 메모리 모듈 슬롯 4	20 열 센서 커넥터
8 LED가 있는 전원 버튼 커넥터	21 PCIe 슬롯 3(PCI Express 3.0 x4)
9 모노 앰프(스피커) 커넥터	22 PCIe 슬롯 2(PCI Express 3.0 x1)
10 시스템 전원 커넥터	23 PCIe 슬롯 1(PCI Express 4.0 x16)
11 SATA 전원 1 커넥터	24 뒷면 팬 커넥터
12 SATA 전원 2 커넥터	25 침입 스위치 커넥터
13 앞면 팬 커넥터	

RAID 어댑터

다음 정보를 사용하여 옵션 RAID 어댑터에서 커넥터를 찾으십시오.

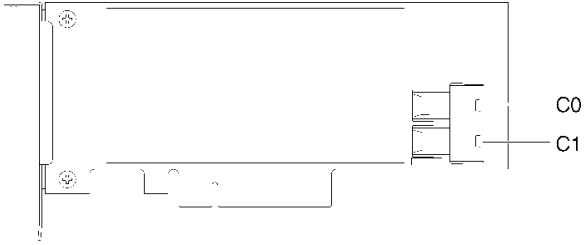


그림 10. SATA/SAS RAID 어댑터(8i)의 커넥터

참고: RAID 어댑터는 PCIe 슬롯 1에 설치해야 합니다.

내장 케이블 배선

서버의 일부 구성 요소는 특정한 커넥터에 맞는 내부 케이블과 함께 제공됩니다.

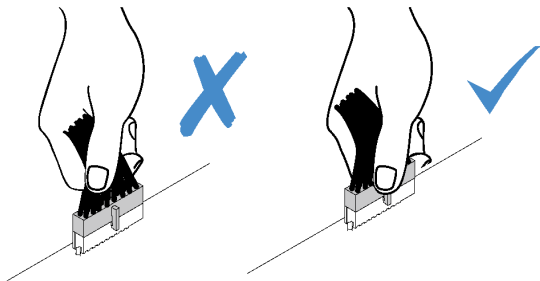
케이블 배선 지침

케이블을 연결하기 전에 다음 지침을 주의 깊게 읽으십시오.

- 내부 케이블을 연결하거나 분리하기 전에 서버를 끄십시오.
- 추가 케이블 연결 지시사항은 외장 장치와 함께 제공되는 설명서를 참고하십시오.
- 적절한 커넥터를 찾으려면 케이블에 인쇄된 ID를 사용하십시오.
- 케이블이 고정되지 않고 시스템 보드의 구성 요소를 가리거나 커넥터를 덮지 않는지 확인하십시오.

참고: 시스템 보드에서 케이블을 분리할 때 래치, 잠금 해제 탭 또는 케이블 커넥터의 잠금 장치를 모두 분리하십시오. 케이블을 제거하기 전에 이러한 잠금 장치를 해제하지 않으면 시스템 보드의 깨지기 쉬운 케이블 소켓이 손상됩니다. 케이블 소켓이 손상되면 시스템 보드를 교체해야 할 수도 있습니다.

그림 11. 해제 탭을 눌러 커넥터 분리



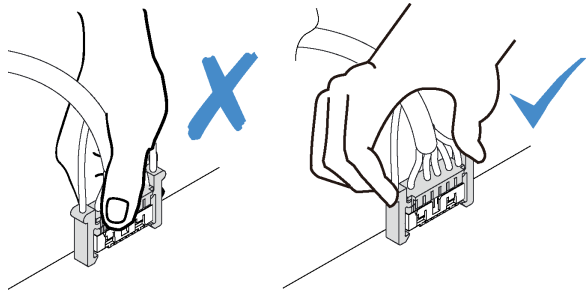


그림 12. 해제 탭 양쪽을 꺾 눌러 커넥터 분리

드라이브 베이 1 및 베이 2의 케이블 배선

베이 1 및 베이 2에 있는 드라이브의 케이블 배선에 대해 알아보려면 이 섹션을 읽으십시오.

드라이브 베이 1

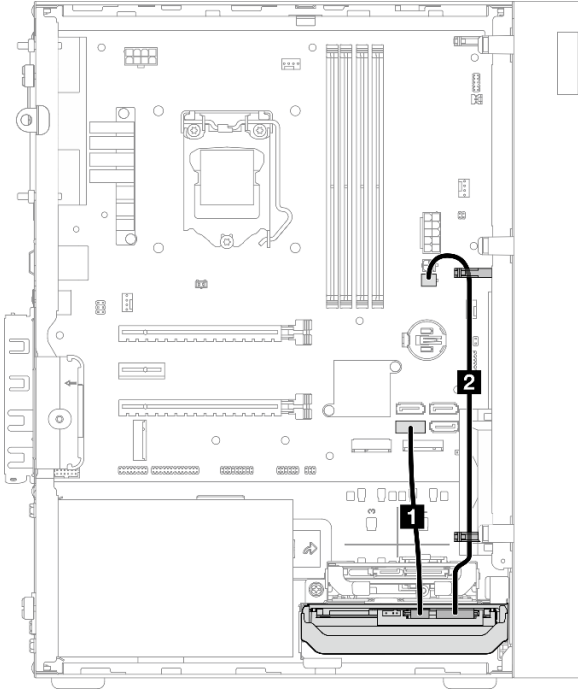


그림 13. 드라이브 베이 1의 케이블 배선

표 11. 드라이브 베이 1의 케이블 배선

케이블	에서	끝
1 첫 번째 3.5 또는 2.5 HDD SATA 케이블, 185mm	베이 1 드라이브 신호 커넥터	SATA 1 커넥터
2 첫 번째 3.5 및 2.5 HDD 전원 케이블(300mm + 80mm)	베이 1 드라이브 전원 커넥터	SATA 전원 2 커넥터

"내장 케이블 배선" 18페이지의 "케이블 배선 지침"을 따라야 합니다.

시스템 보드 커넥터 위치에 대해서는 "시스템 보드 구성 요소" 16페이지의 내용을 참조하십시오.

드라이브 베이 2

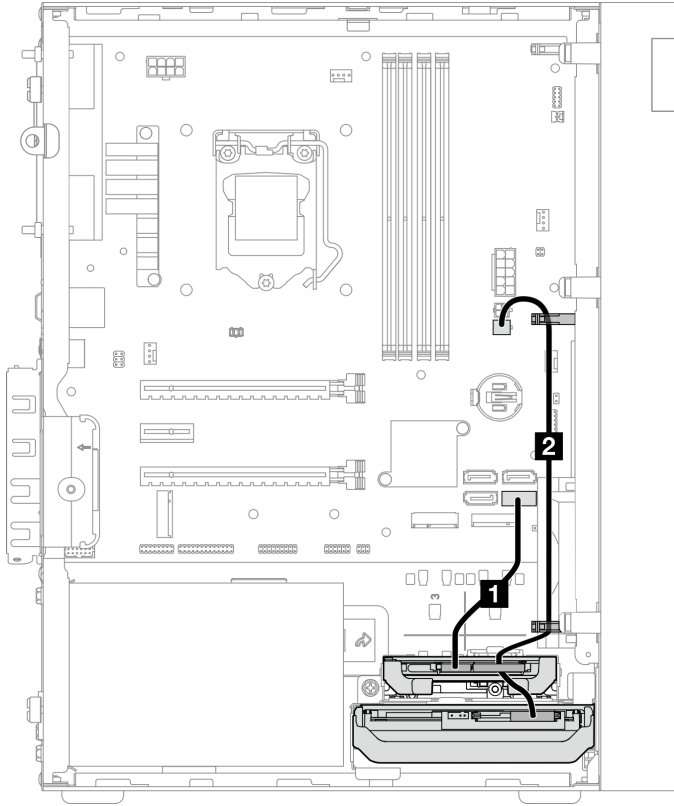


그림 14. 드라이브 베이 2의 케이블 배선

표 12. 드라이브 베이 2의 케이블 배선

케이블	에서	끝
1 첫 번째 3.5 또는 2.5 HDD SATA 케이블, 185mm	베이 2 드라이브 신호 커넥터	SATA 2 커넥터
2 첫 번째 3.5 및 2.5 HDD 전원 케이블 (300mm + 80mm)	베이 2 드라이브 전원 커넥터 및 베이 1 드라이브 전원 커넥터	SATA 전원 2 커넥터

"내장 케이블 배선" 18페이지의 "케이블 배선 지침"을 따라야 합니다.

시스템 보드 커넥터 위치에 대해서는 "시스템 보드 구성 요소" 16페이지의 내용을 참조하십시오.

드라이브 베이 3의 케이블 배선

베이 3에 있는 드라이브의 케이블 배선에 대해 알아보려면 이 섹션을 읽으십시오.

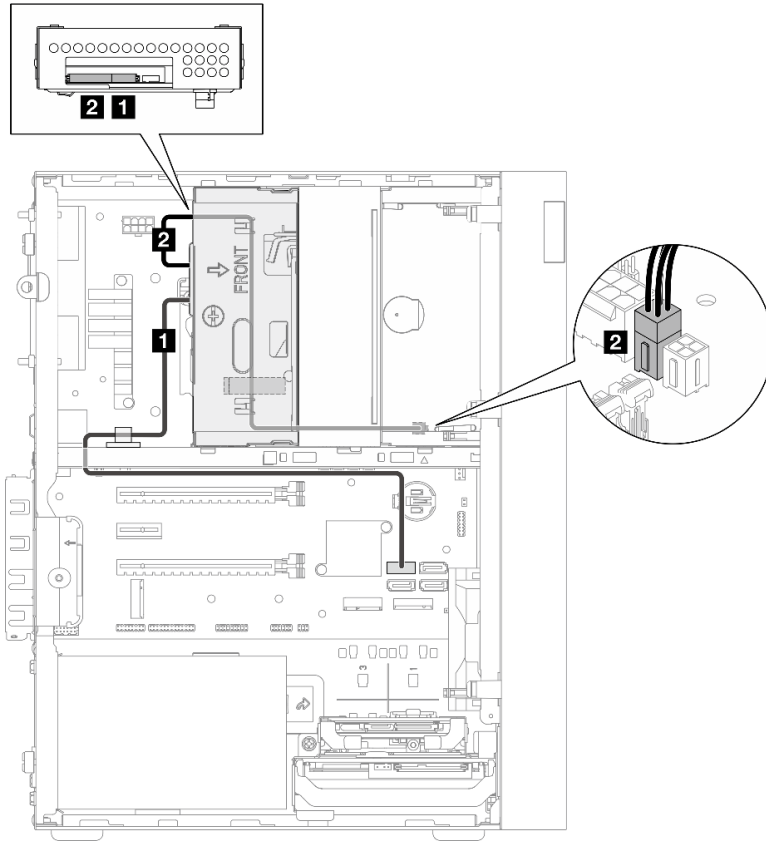


그림 15. 드라이브 베이 3의 케이블 배선

표 13. 드라이브 베이 3의 케이블 배선

케이블	에서	끝
1 SATA 케이블 1 래치(520mm)	베이 3 드라이브 신호 커넥터	SATA 3 커넥터
2 슬림 ODD, 두 번째 3.5인치 드라이브 및 2.5인치 드라이브 전원 케이블(300mm + 210mm + 110mm)	베이 3 드라이브 전원 커넥터	SATA 전원 1 커넥터

"내장 케이블 배선" 18페이지의 "케이블 배선 지침"을 따라야 합니다.

시스템 보드 커넥터 위치에 대해서는 "시스템 보드 구성 요소" 16페이지의 내용을 참조하십시오.

광 디스크 드라이브의 케이블 배선

광 디스크 드라이브의 케이블 배선에 대해 알아보려면 이 섹션을 읽으십시오.

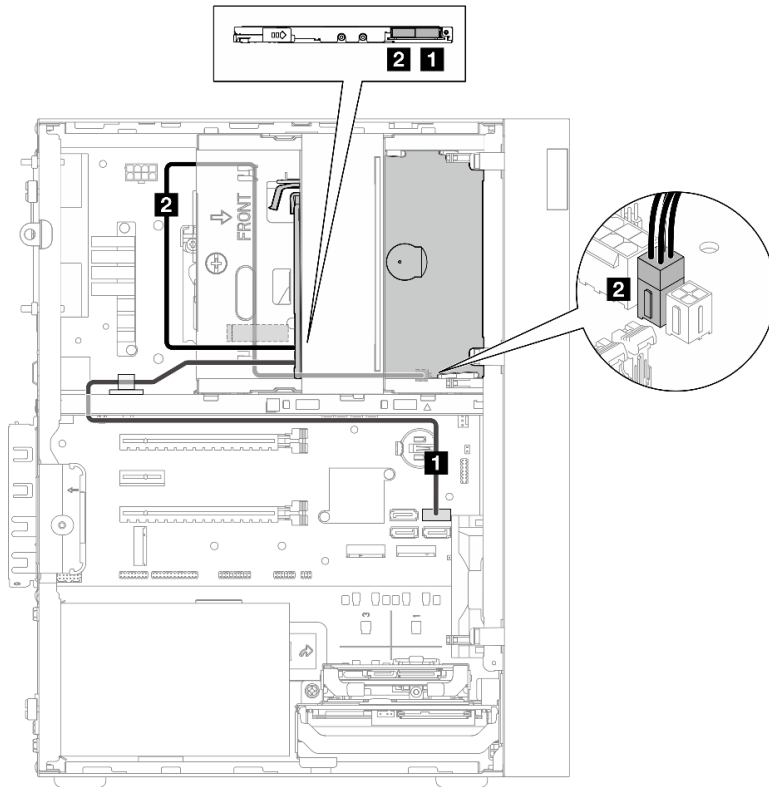


그림 16. 광 디스크 드라이브의 케이블 배선

표 14. 광 디스크 드라이브의 케이블 배선

케이블	에서	끝
1 SATA 케이블 1 래치 (520mm)	광 디스크 드라이브 신호 커넥터	SATA 4 커넥터
2 슬림 ODD, 두 번째 3.5인치 드라이브 및 2.5인치 드라이브 전원 케이블 (300mm + 210mm + 110mm)	광 디스크 드라이브 전원 커넥터	SATA 전원 1 커넥터

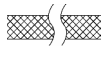
"내장 케이블 배선" 18페이지의 "케이블 배선 지침"을 따라야 합니다.

시스템 보드 커넥터 위치에 대해서는 "시스템 보드 구성 요소" 16페이지의 내용을 참조하십시오.

RAID 어댑터 및 드라이브의 케이블 배선

RAID 어댑터 및 드라이브의 케이블 배선에 대해 알아보려면 이 절을 읽으십시오.

RAID 어댑터 케이블

 브레이크 라인은 그림에 케이블 일부가 숨겨져 있음을 나타냅니다.

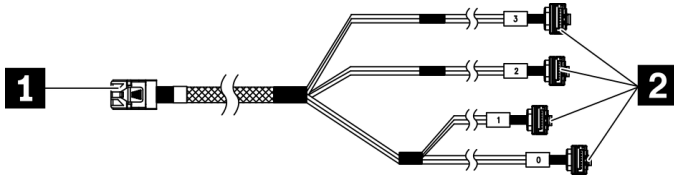


그림 17. Mini SAS HD - 4 SATA 7핀 케이블

표 15. Mini SAS HD - 4 SATA 7핀 케이블

<p>1 RAID 어댑터용 커넥터(커넥터 C0). "RAID 어댑터" 17페이지의 내용을 참조하십시오.</p>	<p>2 드라이브용 커넥터</p>
--	---------------------------

RAID 어댑터가 있는 드라이브 3개의 케이블 배선

참고: RAID 어댑터는 PCIe 슬롯 1에 설치해야 합니다.

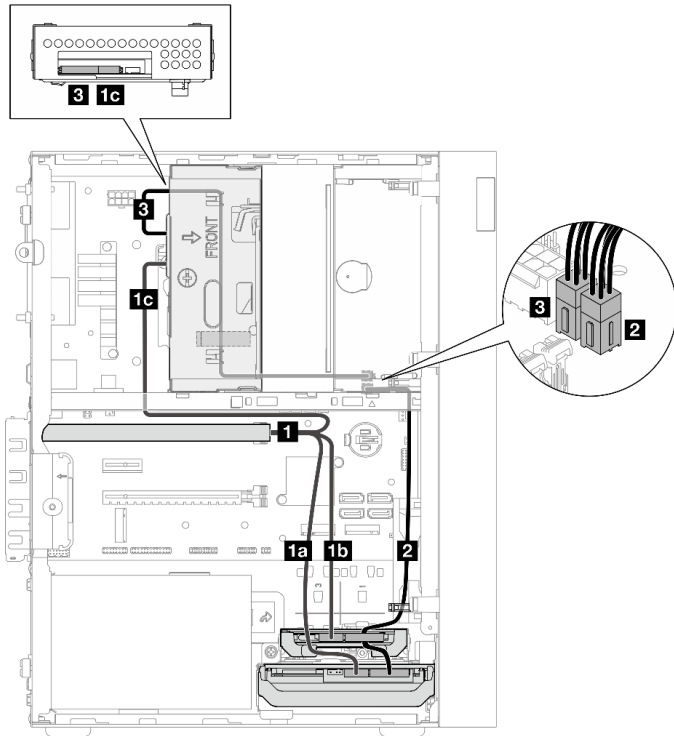


그림 18. RAID 어댑터가 있는 드라이브 3개의 케이블 배선

표 16. RAID 어댑터가 있는 드라이브 3개의 케이블 배선

케이블	에서	끝
1 Mini SAS HD - 4 SATA 7핀 케이블	1a 케이블("0"으로 표시됨)	베이 1 드라이브 신호 커넥터
	1b 케이블("1"로 표시됨)	베이 2 드라이브 신호 커넥터
	1c 케이블("2"로 표시됨)	베이 3 드라이브 신호 커넥터
2 첫 번째 3.5 및 2.5 HDD 전원 케이블(300mm + 80mm)	베이 2 드라이브 전원 커넥터 및 베이 1 드라이브 전원 커넥터	SATA 전원 2 커넥터
3 슬림 ODD, 두 번째 3.5인치 드라이브 및 2.5인치 드라이브 전원 케이블(300mm + 210mm + 110mm)	베이 3 드라이브 전원 커넥터	SATA 전원 1 커넥터

"내장 케이블 배선" 18페이지의 "케이블 배선 지침"을 따라야 합니다.

시스템 보드 커넥터 위치에 대해서는 "시스템 보드 구성 요소" 16페이지의 내용을 참조하십시오.

RAID 어댑터가 있는 드라이브 2개의 케이블 배선

참고: RAID 어댑터는 PCIe 슬롯 1에 설치해야 합니다.

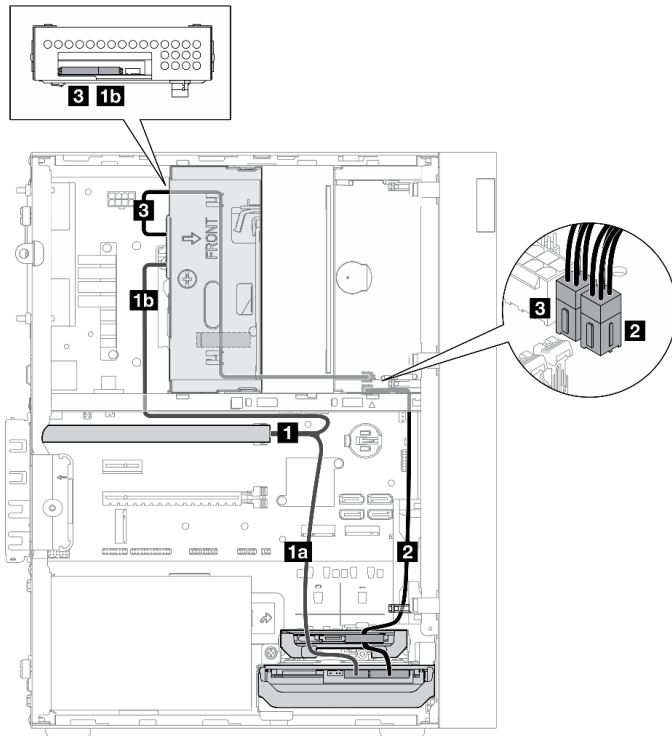


그림 19. RAID 어댑터가 있는 드라이브 2개의 케이블 배선

표 17. RAID 어댑터가 있는 드라이브 2개의 케이블 배선

케이블	에서	끝
1 Mini SAS HD - 4 SATA 7핀 케이블	1a 케이블("0"으로 표시됨)	베이 1 드라이브 신호 커넥터
	1b 케이블("2"로 표시됨)	베이 3 드라이브 신호 커넥터
2 첫 번째 3.5 및 2.5 HDD 전원 케이블(300mm + 80mm)	베이 2 드라이브 전원 커넥터* 및 베이 1 드라이브 전원 커넥터 참고: * 서버 구성에 따라 다름.	SATA 전원 2 커넥터
3 슬림 ODD, 두 번째 3.5인치 드라이브 및 2.5인치 드라이브 전원 케이블(300mm + 210mm + 110mm)	베이 3 드라이브 전원 커넥터	SATA 전원 1 커넥터

"내장 케이블 배선" 18페이지의 "케이블 배선 지침"을 따라야 합니다.

시스템 보드 커넥터 위치에 대해서는 "시스템 보드 구성 요소" 16페이지의 내용을 참조하십시오.

전원 공급 장치의 케이블 배선

전원 공급 장치의 케이블 배선에 대해 알아보려면 이 섹션을 읽으십시오.

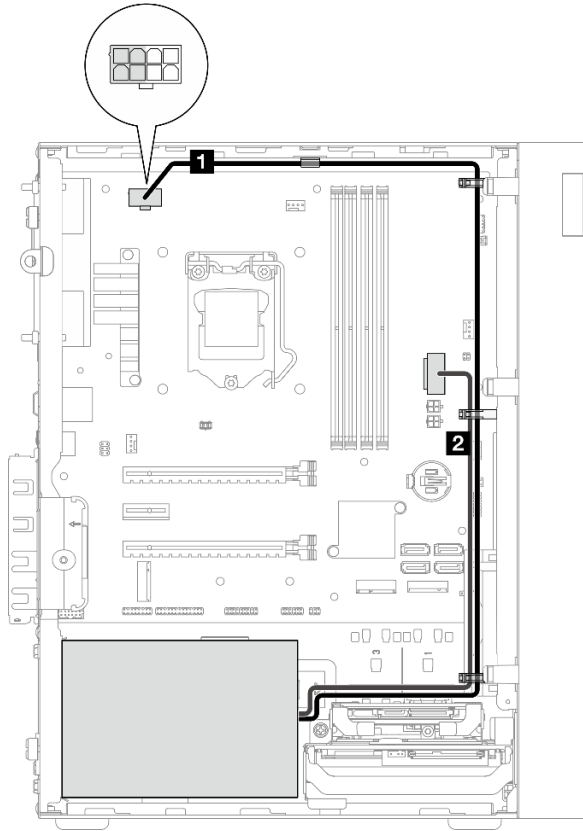


그림 20. 전원 공급 장치의 케이블 배선

표 18. 전원 공급 장치의 케이블 배선

에서	끝
1 1X15P 및 1X4P Y 스플리터 마이크로핏 전원 케이블(프로세서 전원용 4핀 또는 8핀 SATA 커넥터)	프로세서 전원 커넥터 참고: 회색으로 표시된 2x2 핀은 300W PSU용입니다.
2 1X15P 및 1X4P Y 스플리터 마이크로핏 전원 케이블(시스템 전원용 15핀 커넥터)	시스템 전원 커넥터

참고: **1**과 **2**는 동일한 Y-스플리터 케이블의 일부입니다.

"내장 케이블 배선" 18페이지의 "케이블 배선 지침"을 따라야 합니다.

시스템 보드 커넥터 위치에 대해서는 "시스템 보드 구성 요소" 16페이지의 내용을 참조하십시오.

앞면 팬 및 뒷면 팬의 케이블 배선

앞면 팬 및 뒷면 팬의 케이블 배선에 대해 알아보려면 이 섹션을 읽으십시오.

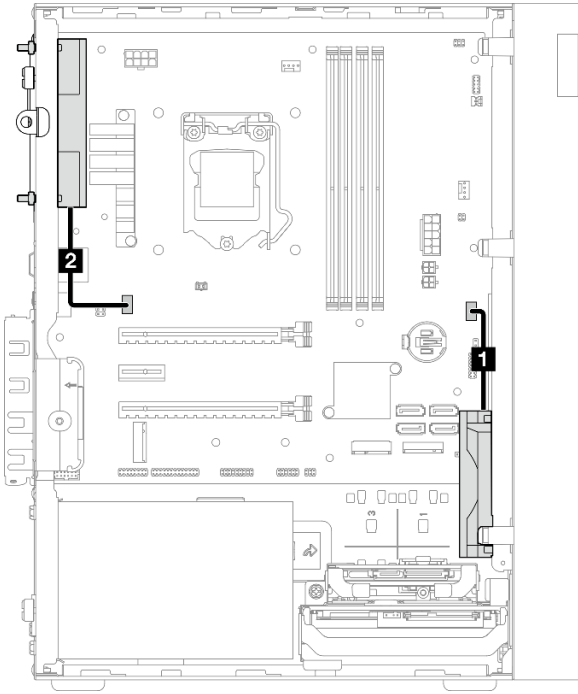


그림 21. 앞면 팬 및 뒷면 팬의 케이블 배선

표 19. 방열판 및 팬 모듈의 케이블 배선

에서	끝
1 앞면 팬 케이블	앞면 팬 커넥터
2 뒷면 팬 케이블	뒷면 팬 커넥터

"내장 케이블 배선" 18페이지의 "케이블 배선 지침"을 따라야 합니다.

시스템 보드 커넥터 위치에 대해서는 "시스템 보드 구성 요소" 16페이지의 내용을 참조하십시오.

방열판 및 팬 모듈의 케이블 배선

방열판 및 팬 모듈의 케이블 배선에 대해 알아보려면 이 섹션을 읽으십시오.

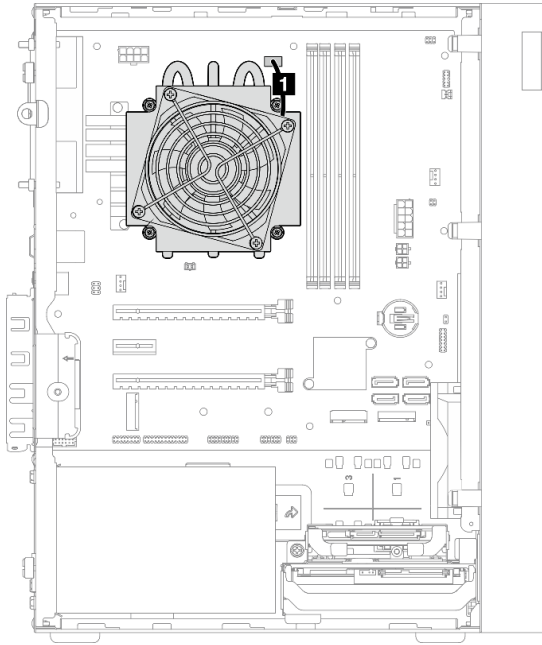


그림 22. 95W 미만의 TDP가 장착된 프로세서용 방열판 및 팬 모듈의 케이블 배선

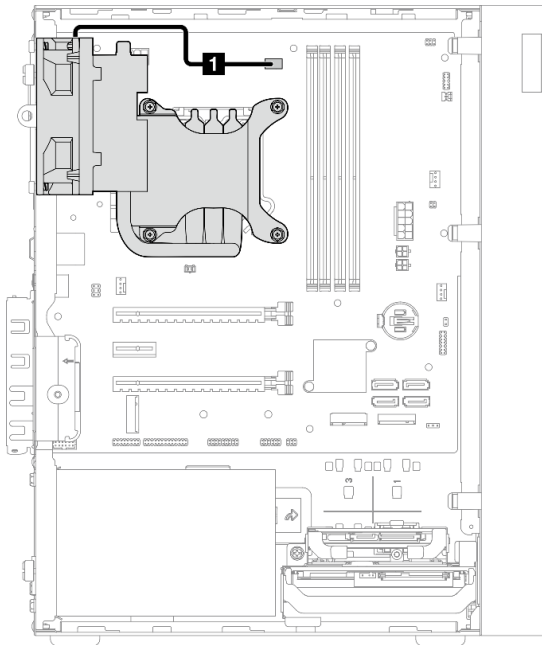


그림 23. 95W TDP가 장착된 프로세서용 방열판 및 팬 모듈의 케이블 배선

표 20. 방열판 및 팬 모듈의 케이블 배선

에서	끝
1 방열판 및 팬 모듈 케이블	프로세서 방열판 팬 전원 커넥터

"내장 케이블 배선" 18페이지의 "케이블 배선 지침"을 따라야 합니다.

시스템 보드 커넥터 위치에 대해서는 "시스템 보드 구성 요소" 16페이지의 내용을 참조하십시오.

침입 스위치의 케이블 배선

침입 스위치의 케이블 배선에 대해 알아보려면 이 섹션을 읽으십시오.

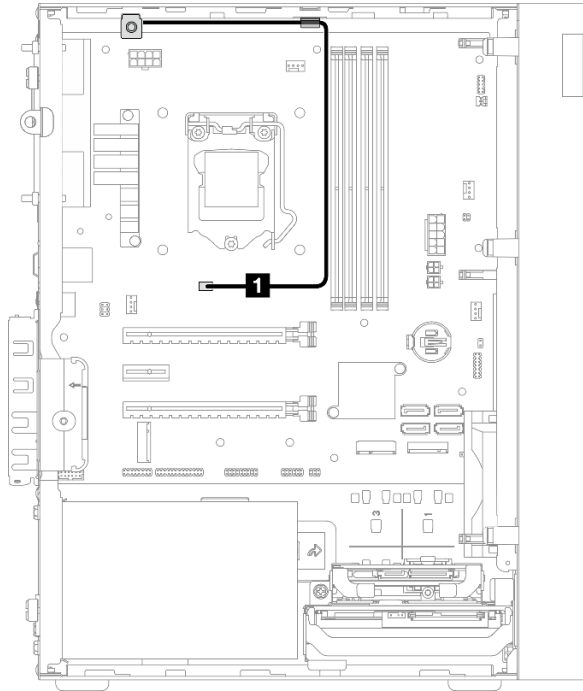


그림 24. 침입 스위치의 케이블 배선

표 21. 침입 스위치의 케이블 배선

에서	끝
1 침입 스위치 케이블	침입 스위치 커넥터

시스템 보드 커넥터 위치에 대해서는 "시스템 보드 구성 요소" 16페이지의 내용을 참조하십시오.

열 센서의 케이블 배선

열 센서의 케이블 배선에 대해 알아보려면 이 절을 읽으십시오.

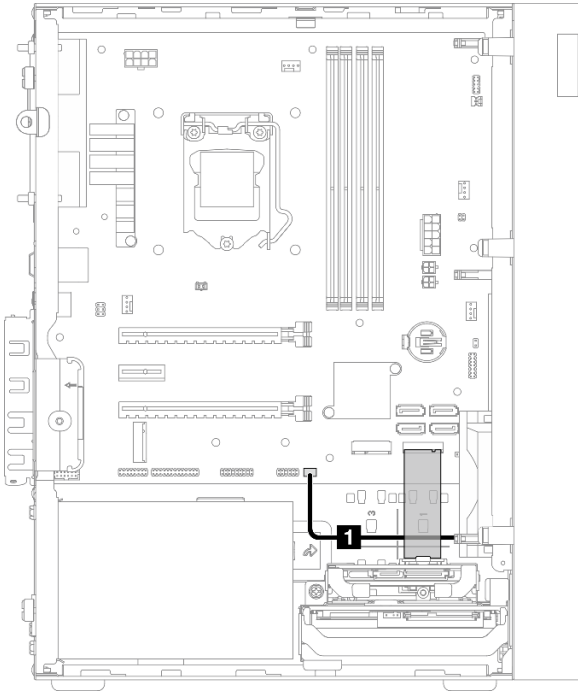


그림 25. 열 센서의 케이블 배선

표 22. 열 센서의 케이블 배선

에서	끝
1 열 센서 케이블	열 센서 커넥터

참고: 있는 경우 M.2 드라이브 아래에 열 센서 케이블을 놓으십시오.

"내장 케이블 배선" 18페이지의 "케이블 배선 지침"을 따라야 합니다.

시스템 보드 커넥터 위치에 대해서는 "시스템 보드 구성 요소" 16페이지의 내용을 참조하십시오.

모노 앰프의 케이블 배선

모노 앰프의 케이블 배선에 대해 알아보려면 이 섹션을 읽으십시오.

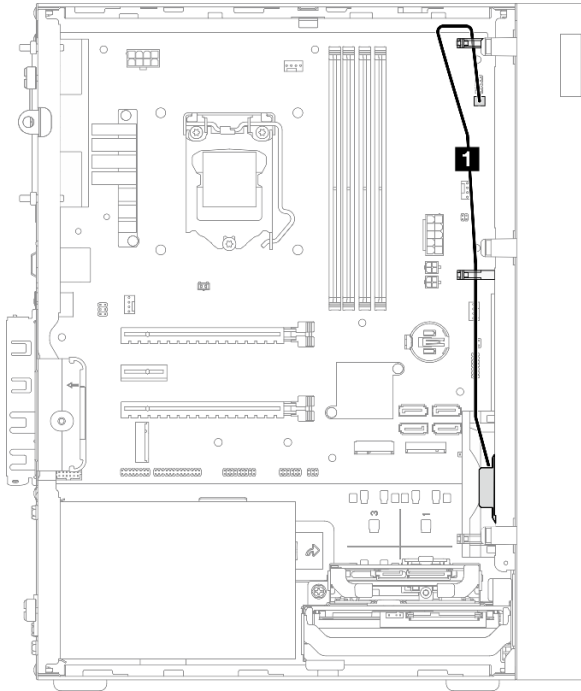


그림 26. 모노 앰프의 케이블 배선

표 23. 모노 앰프의 케이블 배선

에서	끝
1 모노 앰프 케이블	모노 앰프 커넥터

"내장 케이블 배선" 18페이지의 "케이블 배선 지침"을 따라야 합니다.

시스템 보드 커넥터 위치에 대해서는 "시스템 보드 구성 요소" 16페이지의 내용을 참조하십시오.

LED가 있는 전원 버튼의 케이블 배선

LED가 있는 전원 버튼의 케이블 배선에 대해 알아보려면 이 섹션을 읽으십시오.

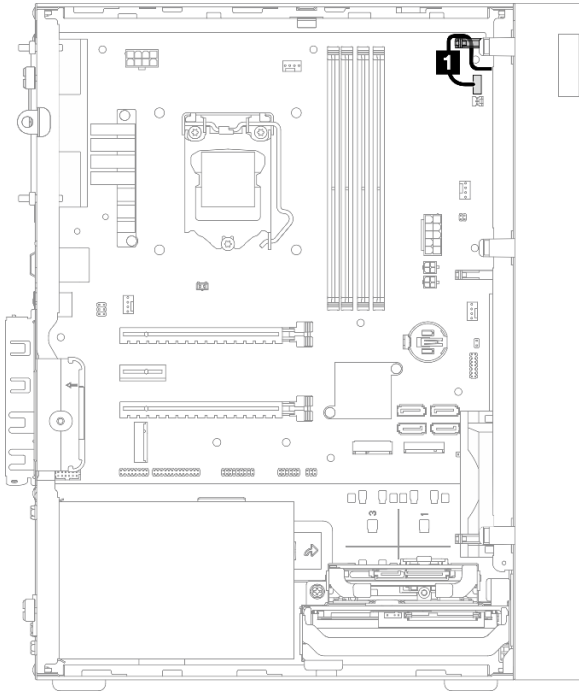


그림 27. LED가 있는 전원 버튼의 케이블 배선

표 24. LED가 있는 전원 버튼의 케이블 배선

에서	끝
1 LED가 있는 전원 버튼 케이블	LED가 있는 전원 버튼 커넥터

"내장 케이블 배선" 18페이지의 "케이블 배선 지침"을 따라야 합니다.

시스템 보드 커넥터 위치에 대해서는 "시스템 보드 구성 요소" 16페이지의 내용을 참조하십시오.

부품 목록

부품 목록을 사용하여 서버에서 사용 가능한 각 구성 요소를 식별하십시오.

참고: 모델에 따라 일부 서버는 그림과 다소 차이가 있을 수 있습니다.

부품 주문에 관한 자세한 정보는 다음을 참조하십시오.

1. <http://datacentersupport.lenovo.com> (으)로 이동한 후 서버에 대한 지원 페이지로 이동하십시오.
2. 부품을 클릭하십시오.
3. 서버의 부품 목록을 보려면 일련 번호를 입력하십시오.

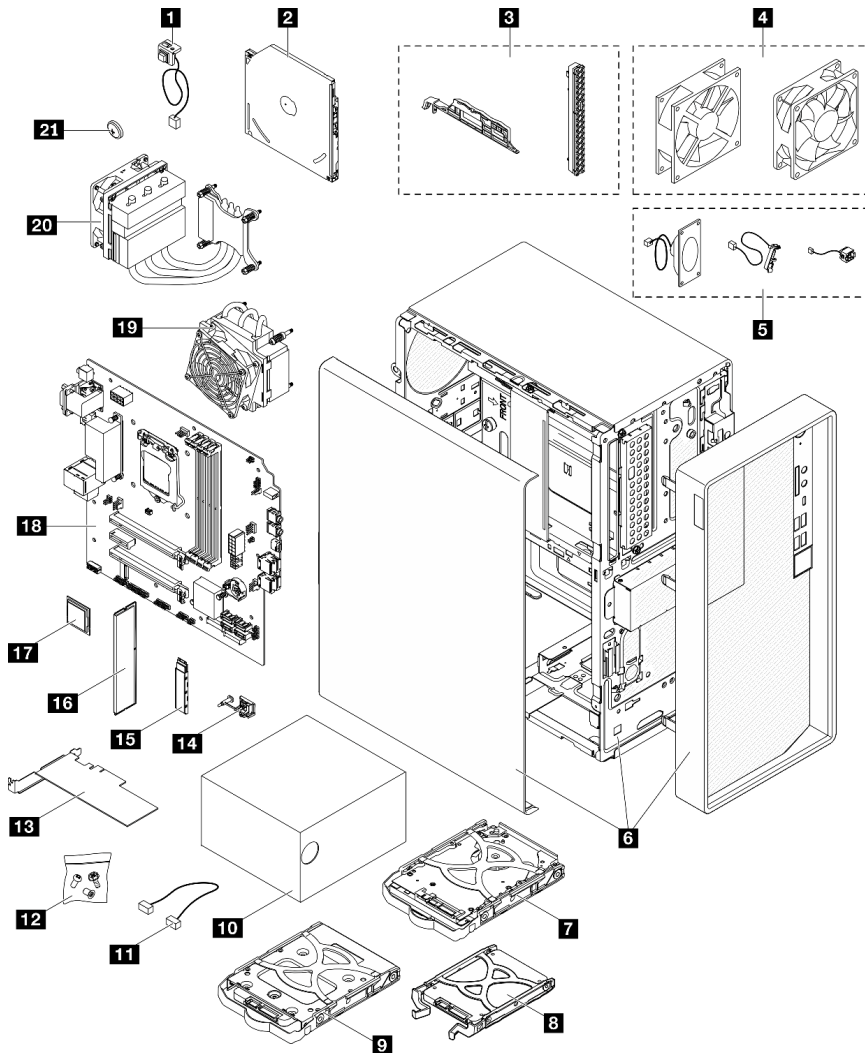


그림 28. 서버 구성 요소

다음 표에 나열된 부품은 다음 중 하나로 식별됩니다.

- 계층 1 CRU(고객 교체 가능 유닛): 계층 1 CRU 교체 책임은 사용자에게 있습니다. 서비스 계약 없이 사용자의 요청에 따라 Lenovo에서 계층 1 CRU를 설치할 경우 설치 요금이 부과됩니다.

- 계층 2 CRU(고객 교체 가능 유닛): 계층 2 CRU를 직접 설치하거나 서버에 지정된 보증 서비스 유형에 따라 추가 비용 없이 Lenovo에 설치를 요청할 수 있습니다.
- FRU(현장 교체 가능 장치): FRU는 숙련된 서비스 기술자를 통해서만 설치해야 합니다.
- 소모품 및 구조 부품: 소모품과 구조 부품의 구매 및 교체 책임은 사용자에게 있습니다. 사용자의 요청에 따라 Lenovo에서 구조 구성 요소를 구매하거나 설치할 경우 서비스 요금이 부과됩니다.

표 25. 부품 목록

색인	설명	계층 1 CRU	계층 2 CRU	FRU	소모품 및 구조 부품
부품 주문에 관한 자세한 정보는 다음을 참조하십시오.					
1. http://datacentersupport.lenovo.com (으)로 이동한 후 서버에 대한 지원 페이지로 이동하십시오.					
2. 부품을 클릭하십시오.					
3. 서버의 부품 목록을 보려면 일련 번호를 입력하십시오.					
1	침입 스위치	√			
2	광 디스크 드라이브		√		
3	베젤 키트(광 디스크 드라이브 베젤 및 래치 포함)			√	
4	팬 키트(앞면 팬 및 뒷면 팬 포함)	√			
5	케이블 키트(모노 앰프, 열 센서 및 전원 버튼 케이블 포함)	√			
6	새시(앞면 베젤 및 서버 덮개 포함)			√	
7	3.5인치 하드 디스크 드라이브 어셈블리	√			
8	2.5인치 솔리드 스테이트 드라이브 어셈블리	√			
9	3.5인치 솔리드 스테이트 드라이브 어셈블리	√			
10	전원 공급 장치	√			
11	케이블	√			
12	나사 키트	√			
13	PCIe 어댑터	√			
14	M.2 드라이브 고정장치	√			
15	M.2 드라이브	√			
16	메모리 모듈	√			
17	프로세서			√	
18	시스템 보드			√	
19	방열판 및 팬 모듈(95W 미만의 TDP가 탑재된 프로세서용)			√	
20	방열판 및 팬 모듈(95W TDP가 탑재된 프로세서용)			√	
21	3V CMOS 배터리(CR2032)				√

전원 코드

서버를 설치하는 국가 및 지역에 따라 여러 전원 코드를 사용할 수 있습니다.

서버에 사용 가능한 전원 코드를 보려면 다음을 수행하십시오.

1. 다음 사이트로 이동하십시오.

<http://dcsc.lenovo.com/#/>

2. Preconfigured Model(사전 구성된 모델) 또는 Configure to order(주문하기 위한 구성)을 클릭하십시오.
3. 서버를 위한 시스템 유형 및 모델을 입력하여 구성자 페이지를 표시하십시오.
4. 모든 라인 코드를 보려면 Power(전력) → Power Cables(케이블)을 클릭하십시오.

참고:

- 안전을 위해 접지된 연결 플러그가 있는 전원 코드가 이 제품에 사용하도록 제공됩니다. 감전 위험을 피하려면 항상 전원 코드를 사용하고 올바르게 접지된 콘센트에 연결하십시오.
- 미국 및 캐나다에서 이 제품에 사용되는 전원 코드는 UL(Underwriter's Laboratories)에서 나열하고 CSA(Canadian Standards Association)에서 인증합니다.
- 115V에서 작동하도록 설계된 장치의 경우: 최소 18AWG, SVT 또는 SJT 유형, 3상 코드, 최대 길이 15피트 및 병렬 블레이드, 15A 정격 접지형 연결 플러그, 125V로 구성된 UL 등록 및 CSA 인증 코드 세트를 사용하십시오.
- 230V에서 작동하도록 설계된 장치의 경우(미국 전용): 최소 18AWG, SVT 또는 SJT 유형, 3상 코드, 최대 길이 15피트 및 직렬 블레이드, 15A 정격 접지형 연결 플러그, 250V로 구성된 UL 등록 및 CSA 인증 코드 세트를 사용하십시오.
- 230V에서 작동하도록 설계된 장치의 경우(미국 이외 지역): 접지형 연결 플러그가 있는 코드 세트를 사용하십시오. 코드 세트는 장비를 설치할 국가의 적합한 안전 승인이 있어야 합니다.
- 특정 국가 또는 지역의 전원 코드는 보통 해당 국가 또는 지역에서만 사용할 수 있습니다.

제 3 장 서버 하드웨어 설치

서버를 설치하려면 구입한 모든 옵션을 설치하고, 서버 케이블을 연결하고, 펌웨어를 구성 및 업데이트한 다음 운영 체제를 설치하십시오.

서버 설치 점검 목록

서버 설치 점검 목록을 사용하여 서버를 설치하는 데 필요한 모든 작업을 수행했는지 확인하십시오.

서버 설치 절차는 서버 배송 당시의 서버 구성에 따라 달라집니다. 경우에 따라서는 서버가 완전하게 구성되어 있으므로 네트워크와 AC 전원에 서버를 연결하기만 하면 서버의 전원을 켤 수 있습니다. 다른 경우 서버에 하드웨어 옵션을 설치하고 하드웨어 및 펌웨어 구성이 필요하며 운영 체제를 설치해야 하는 경우도 있습니다.

다음 단계에서는 서버 설치에 대한 일반적인 절차를 설명합니다.

1. 서버 패키지의 포장을 푸십시오. "서버 패키지 내용" 2페이지의 내용을 참조하십시오.
2. 서버 하드웨어를 설치하십시오.
 - a. 필수 하드웨어 또는 서버 옵션을 설치하십시오. "서버 하드웨어 옵션 설치" 45페이지에서 관련 항목을 참조하십시오.
 - b. 필요한 경우 타워-투-랙 변환 키트를 사용하여 표준 랙 캐비닛에 서버를 설치하십시오. 옵션 변환 키트와 함께 제공되는 설명서를 참고하십시오.
 - c. 서버에 이더넷 케이블 및 전원 코드를 연결하십시오. 커넥터의 위치를 확인하려면 "뒷면 보기" 12페이지의 내용을 참조하십시오. 케이블 연결 우수사례는 "서버 케이블 연결" 97페이지의 내용을 참조하십시오.
 - d. 서버의 전원을 켜십시오. "서버 전원 켜기" 98페이지의 내용을 참조하십시오.
 - e. 서버 하드웨어가 성공적으로 설치되었는지 확인하십시오. "서버 설치 확인" 98페이지의 내용을 참조하십시오.
3. 시스템을 구성하십시오.
 - a. 필요한 경우 서버의 펌웨어를 업데이트하십시오. "펌웨어 업데이트" 99페이지의 내용을 참조하십시오.
 - b. 서버의 펌웨어를 구성하십시오. "펌웨어 구성" 99페이지의 내용을 참조하십시오.
다음 정보는 RAID 구성에 사용할 수 있습니다.
 - <https://lenovopress.com/lp0578-lenovo-raid-introduction>
 - <https://lenovopress.com/lp0579-lenovo-raid-management-tools-and-resources>
 - c. 운영 체제를 설치하십시오. "운영 체제 배포" 104페이지의 내용을 참조하십시오.
 - d. 서버 구성을 백업하십시오. "서버 구성 백업" 104페이지의 내용을 참조하십시오.
 - e. 서버를 사용할 응용 프로그램 및 프로그램을 설치하십시오.

설치 지침

설치 지침을 사용하여 서버에 구성 요소를 설치하십시오.

옵션 장치를 설치하기 전에 다음 주의사항을 주의 깊게 읽으십시오.

주의: 설치될 때까지 정전기에 민감한 구성 요소를 정전기 방지 포장재에 넣어 정전기 차단 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템으로 다뤄 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

- 안전 정보와 지침을 읽고 안전하게 작업하십시오.
 - 모든 제품에 대한 전체 안전 정보 목록은 http://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/safety_documentation/pdf_files.html에서 확인할 수 있습니다.
 - "정전기에 민감한 장치 취급" 42페이지
- 설치하려는 구성 요소가 서버에서 지원되는지 확인하십시오. 서버의 지원 옵션 구성 요소 목록은 <https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml>의 내용을 참조하십시오.
- 새 서버를 설치하는 경우 최신 펌웨어를 다운로드하여 적용하십시오. 이렇게 하면 알려진 문제를 해결하고 서버가 최적의 성능으로 작동할 준비가 됩니다. 서버의 펌웨어 업데이트를 다운로드하려면 <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/st50v2/downloads/driver-list/> 웹 사이트로 이동하십시오.

중요: 일부 클러스터 솔루션을 사용하려면 특정 코드 레벨 또는 조정된 코드 업데이트가 필요합니다. 구성 요소가 클러스터 솔루션의 일부인 경우 코드를 업데이트하기 전에 클러스터 솔루션에서 최신 코드 수준이 지원되는지 확인하십시오.

- 옵션 구성 요소를 설치하기 전에 서버가 올바르게 작동하는지 확인하는 것이 좋습니다.
- 작업 공간을 깨끗하게 유지하고, 제거한 구성 요소는 흔들리거나 기울지 않은 평평하고 매끄러운 표면에 놓으십시오.
- 너무 무거울 수 있는 물건은 들지 마십시오. 무거운 물건을 들어야 하는 경우에는 다음 주의사항을 주의 깊게 읽으십시오.
 - 미끄러지지 않고 견고하게 서 있을 수 있는지 확인하십시오.
 - 두 발에 물건의 무게를 분산시키십시오.
 - 물건을 천천히 들어 올리십시오. 무거운 물건을 들어 올릴 때는 갑자기 움직이거나 몸을 돌리지 마십시오.
 - 등에 무리가 가지 않도록 허리를 펴고 다리에 힘을 주고 들어 올리십시오.
- 서버, 모니터 및 기타 장치에 올바르게 접지된 적당한 수의 콘센트가 있는지 확인하십시오.
- 디스크 드라이브 관련 변경을 수행하기 전에 중요한 데이터를 모두 백업하십시오.
- 작은 일자 드라이버, 작은 Phillips 드라이버 및 T8 별모양 드라이버를 준비하십시오.
- 핫 스왑 전원 공급 장치 또는 핫 플러그 USB 장치를 제거하거나 설치하기 위해 서버의 전원을 끄지 않아도 됩니다. 하지만 어댑터 케이블 제거 또는 설치와 관련된 단계를 수행하기 전에 서버를 꺼야 하고, DIMM 제거 또는 설치와 관련된 단계를 수행하기 전에 서버에서 전원을 분리해야 합니다.
- 구성 요소의 과란색은 서버에서 구성 요소 제거 또는 설치, 래치 열기 또는 닫기 등을 수행할 수 있는 터치 포인트를 나타냅니다.
- 구성 요소의 적갈색 또는 구성 요소 근처의 주황색 레이블은 서버와 운영 체제가 핫 스왑 기능을 지원하지 않는 경우 구성 요소를 핫 스왑할 수 있음을 나타냅니다. 즉, 서버가 계속 실행 중인 때 구성 요소를 제거 또는 설치할 수 있습니다. (또한 주황색은 핫 스왑 구성 요소의 터치 포인트를 나타내기도 함). 구성 요소를 제거 또는 설치하기 전에 수행해야 하는 모든 추가 프로시저는 특정 핫 스왑 구성 요소 제거 또는 설치에 관한 지시사항을 참고하십시오.
- 드라이브의 레드 스트립은 해제 래치와 인접해 있으며 서버 및 운영 체제에서 지원 핫 스왑 기능을 지원할 경우 드라이브를 핫 스왑할 수 있습니다. 즉 서버가 여전히 실행 중인 동안 드라이브를 제거하거나 설치할 수 있습니다.

참고: 드라이브를 제거 또는 설치하기 전에 수행해야 할 수도 있는 모든 추가 절차는 핫 스왑 드라이브의 제거 또는 설치에 관한 시스템별 지시사항을 참고하십시오.

- 서버에서 작업을 마친 후에는 모든 안전 실드, 가드, 레이블 및 접지 배선을 다시 설치해야 합니다.

안전 점검 목록

이 절의 정보를 사용하여 서버에서 잠재적으로 안전하지 않은 상태를 식별하십시오. 각 시스템이 설계되고 제작되면서 부상으로부터 사용자와 서비스 기술자를 보호하기 위해 반드시 필요한 안전 부품이 설치되었습니다.

참고: 이 장치는 비주얼 디스플레이 작업장의 직접적인 시야에서 사용하도록 제작되지 않았습니다. 비주얼 디스플레이 작업장에서 반사로 인해 불편을 겪지 않으려면 이 장치를 직접 시야에 놓으면 안 됩니다.

주의: 본 제품은 A급 제품입니다. 가정 내에서 사용할 경우 이 제품이 전파 장애를 일으킬 수 있으며, 이 경우 사용자가 적절한 조치를 취해야 할 수 있습니다.

경고:

이 장비는 오디오/비디오, 정보 기술 및 통신 기술 분야의 전자 장비 안전 표준인 NEC, IEC 62368-1 및 IEC 60950-1에 정의된 대로 숙련된 직원이 설치하거나 정비해야 합니다. Lenovo는 사용자가 장비를 수리할 자격이 있으며 에너지 수준이 위험한 제품의 위험을 인식할 수 있는 훈련을 받은 것으로 가정합니다.

중요: 서버의 전기 접지는 운영자의 안전과 정확한 시스템 기능을 위한 필수 사항입니다. 공인 전기 기술자에게 콘센트의 접지가 적절한지 확인하십시오.

잠재적으로 안전하지 않은 조건이 없는지 확인하려면 다음 점검 목록을 사용하십시오.

1. 전원이 꺼져 있고 전원 코드가 분리되어 있는지 확인하십시오.
2. 전원 코드를 확인하십시오.
 - 제3선 접지 커넥터의 상태가 양호한지 확인하십시오. 측정기를 사용하여 외부 접지 핀과 프레임 접지 사이에서 제3선 접지 연속성이 0.1Ω 이하인지 확인하십시오.
 - 전원 코드 유형이 올바른지 확인하십시오.
서버에 사용 가능한 전원 코드를 보려면 다음을 수행하십시오.
 - a. 다음 사이트로 이동하십시오.
<http://dcsc.lenovo.com/#/>
 - b. Preconfigured Model(사전 구성된 모델) 또는 Configure to order(주문하기 위한 구성)을 클릭하십시오.
 - c. 서버를 위한 시스템 유형 및 모델을 입력하여 구성자 페이지를 표시하십시오.
 - d. 모든 라인 코드를 보려면 Power(전력) → Power Cables(케이블)을 클릭하십시오.
 - 절연체가 헤어지거나 닳지 않았는지 확인하십시오.
3. 확연히 눈에 띄는 Lenovo 이외 개조부가 있는지 확인하십시오. Lenovo 이외 개조부의 안전을 현명하게 판단하십시오.
4. 쇠가루, 오염 물질, 수분 등의 액체류 또는 화재나 연기 피해의 흔적 등 확연하게 안전하지 않은 조건을 찾아 서버 내부를 점검하십시오.
5. 닳거나 헤어지거나 혹은 집혀서 패이거나 꺾인 케이블이 있는지 확인하십시오.
6. 전원 공급 장치 덮개 잠금 장치(나사 또는 리벳)가 제거되지 않았거나 함부로 변경되지 않았는지 확인하십시오.

시스템 안정성 지침

적절한 시스템 냉각을 위해 시스템 안정성 지침을 따라야 합니다.

다음 요구사항이 충족되는지 확인하십시오.

- 서버에 보조 전원이 공급되면 각 전원 공급 장치 베이에 전원 공급 장치를 설치해야 합니다.
- 서버 냉각 시스템이 올바르게 작동할 수 있도록 서버 주변에 적정 공간이 확보되어야 합니다. 서버 앞면과 뒷면 주위에 약 50mm(2.0인치)의 여유 공간을 남겨 두십시오. 팬 앞에는 물건을 두지 마십시오.

- 적절한 냉각 및 통풍을 위해 전원을 켜기 전에 서버 덮개를 다시 장착하십시오. 서버 덮개를 제거한 상태로 30분 이상 서버를 작동하지 마십시오. 서버 구성 요소가 손상될 수 있습니다.
- 옵션 구성 요소와 함께 제공되는 케이블 연결 지시사항을 준수해야 합니다.
- 고장 난 팬은 오작동 후 48시간 이내에 교체해야 합니다.
- 제거한 핫 스왑 드라이브는 제거한 후 2분 이내에 교체해야 합니다.
- 제거한 핫 스왑 전원 공급 장치는 제거한 후 2분 이내에 교체해야 합니다.
- 서버가 시작될 때 서버와 함께 제공되는 모든 공기 조절 장치가 설치되어 있어야 합니다(일부 서버에는 하나 이상의 공기 조절 장치가 제공될 수 있음). 공기 조절 장치가 누락된 상태에서 서버를 작동하면 프로세서가 손상될 수 있습니다.
- 모든 프로세서 소켓에는 소켓 덮개 또는 방열판이 있는 프로세서가 있어야 합니다.
- 2개 이상의 프로세서가 설치되면 각 서버의 팬 배치 규칙을 철저히 준수해야 합니다.

정전기에 민감한 장치 취급

다음 절차에 따라 정전기에 민감한 장치를 취급하십시오.

주의: 설치될 때까지 정전기에 민감한 구성 요소를 정전기 방지 포장재에 넣어 정전기 차단 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템으로 다뤄 정전기에 노출되지 않도록 하십시오.

- 주위에서 정전기가 발생하지 않도록 움직임을 제한하십시오.
- 추운 날씨에는 난방을 하면 실내 습도가 감소하고 정전기가 증가하므로 장치를 다룰 때 특히 주의하십시오.
- 항상 정전기 방전 손목 스트랩 또는 기타 접지 시스템을 사용하십시오.
- 장치가 들어있는 정전기 방지 포장재가 서버 외부의 도포되지 않은 금속 표면에 2초 이상 접촉하지 않도록 하십시오. 이 과정을 거치면 포장재 및 사용자의 신체에 미치는 정전기의 영향을 줄일 수 있습니다.
- 정전기 방지 포장재에서 장치를 꺼내 내려놓지 않고 바로 서버에 설치하십시오. 장치를 내려놓아야 하는 경우에는 정전기 방지 포장재에 다시 넣으십시오. 장치를 서버 또는 금속으로 된 표면에 놓지 마십시오.
- 장치를 다룰 때 가장자리나 프레임을 조심스럽게 잡으십시오.
- 납땜 부위, 핀 또는 노출된 회로는 만지지 마십시오.
- 다른 사람의 손이 닿지 않는 곳에 두어 손상되지 않도록 하십시오.

메모리 모듈 설치 규정

메모리 모듈은 서버의 메모리 구성에 따라 특정 순서로 설치해야 합니다.

다음 그림은 시스템 보드에서 메모리 모듈 슬롯의 위치를 보여줍니다.

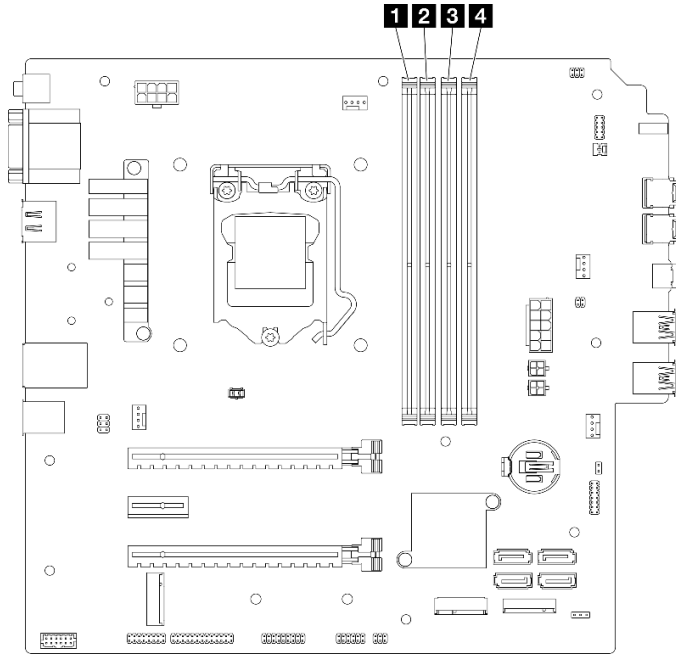


그림 29. 시스템 보드의 메모리 모듈 슬롯

표 26. 시스템 보드의 메모리 모듈 슬롯

1 메모리 모듈 슬롯 1	3 메모리 모듈 슬롯 3
2 메모리 모듈 슬롯 2	4 메모리 모듈 슬롯 4

독립 모드

이 서버는 독립 모드만 지원합니다.

독립 모드는 고성능 메모리 기능을 제공합니다. 모든 채널을 해당되는 요구 사항 없이 채울 수 있습니다. 개별 채널은 서로 다른 DIMM 타이밍에서 실행될 수 있지만 모든 채널은 동일한 인터페이스 주파수에서 실행되어야 합니다.

다음 규칙을 준수해야 합니다.

- 설치된 모든 메모리 모듈은 유형과 용량이 같아야 합니다.
- 전압이 다른 메모리 모듈을 함께 사용하지 마십시오.
- 저전압 UDIMM과 일반 UDIMM을 함께 사용하지 마십시오. (2R 메모리 모듈만)

지원되는 메모리 모듈 슬롯 옵션 목록은 <https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml>의 내용을 참조하십시오.

표 27. 독립 모드의 메모리 모듈 설치 규칙 및 순서

총 메모리 모듈	메모리 채널 A		메모리 채널 B	
	슬롯 1	슬롯 2	슬롯 3	슬롯 4
1	V			
2*	V		V	
4†	V	V	V	V

* 지원되는 최대 메모리 속도에 대해서는 다음을 참조하십시오.
 • 동일한 메모리 용량에서 지원하는 최대 메모리 속도:
 - Xeon® E3-23XX: 최대 3200MT/s
 - Pentium Gold: 최대 2666MT/s

† 지원되는 최대 메모리 속도에 대해서는 다음을 참조하십시오.
 • 8GB 1Rx8 DIMM
 - Xeon® E3-23XX: 최대 3200MT/s
 - Pentium Gold: 최대 2666MT/s
 • 16GB 2Rx8
 - Xeon® E3-23XX: 최대 2933MT/s
 - Pentium Gold: 최대 2400MT/s

드라이브 베이 위치

드라이브 베이의 위치 및 지원되는 드라이브 유형에 대해서는 다음 그림을 참조하십시오.

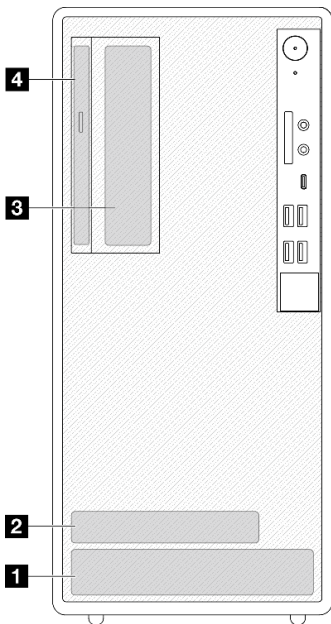


그림 30. 드라이브 베이 위치

드라이브 베이	지원되는 드라이브 유형
1 베이 1	3.5인치 심플 스왑 드라이브
2 베이 2	2.5인치 심플 스왑 드라이브

드라이브 베이	지원되는 드라이브 유형
3 베이 3	3.5인치 심플 스왑 드라이브
4 광 드라이브 베이	9mm 슬림 SATA 광 디스크 드라이브

서버 하드웨어 옵션 설치

이 섹션에는 옵션 하드웨어의 초기 설치 수행에 대한 지시사항이 포함되어 있습니다. 각 구성 요소 설치 절차는 교체할 구성 요소에 액세스하기 위해 수행해야 하는 모든 작업을 참조합니다.

설치 절차는 작업을 최소화하기 위해 최적의 순서로 제공됩니다.

레일에서 서버 제거

다음 절차에 따라 레일에서 서버를 제거하십시오.

S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

S014



경고:

위험한 전압, 전류 및 에너지가 흐르고 있습니다. 레이블이 부착된 덮개는 자격을 갖춘 서비스 기술자만 제거할 수 있습니다.

S033



경고:

위험한 에너지가 흐르고 있습니다. 금속이 합선될 때 위험 에너지 전압이 가열되어 금속이 조각나거나, 불타거나, 아니면 둘 다 발생할 수 있습니다.

이 작업 정보

주의:

- "안전 점검 목록" 41페이지 및 "설치 지침" 39페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.

- 서버와 주변 장치를 끄고 전원 코드 및 모든 외부 케이블을 제거하십시오("서버 전원 끄기" 98페이지 참조).

절차 보기

이 절차에 대한 비디오는 YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-AU3iY3F7lq3qfqr5caGbIu>에서 볼 수 있습니다.

절차

참고: 시스템은 아래 그림과 다소 차이가 있을 수 있습니다.

단계 1. 랙 캐비닛 앞면에서 M6 x 16 나사 2개를 제거하십시오.

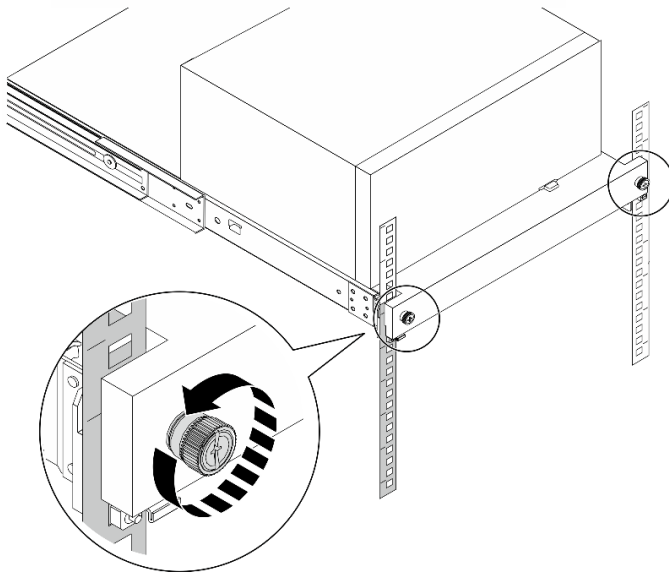


그림 31. 랙 캐비닛 앞면에서 나사 제거

단계 2. 레일에서 서버를 제거하십시오.

- a. ① 랙 서버 트레이를 밀고 당겨서 랙 캐비닛에서 빼내십시오.
- b. ② 트레이에서 서버를 들어 올리십시오.

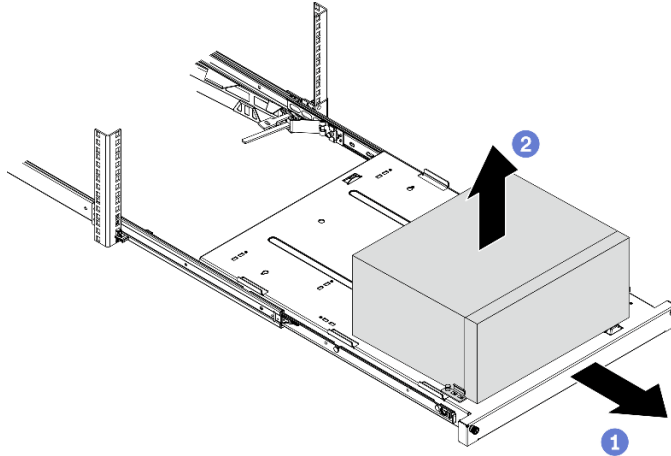


그림 32. 레일에서 서버 제거

완료한 후에

1. 덮개가 있는 면이 위로 향하도록 서버를 놓으십시오.
2. 레일에 서버를 설치하려면 "레일에 서버 설치" 94페이지의 내용을 참조하십시오.

서버 덮개 제거

다음 절차에 따라 서버 덮개를 제거하십시오.

S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

S014



경고:

위험한 전압, 전류 및 에너지가 흐르고 있습니다. 레이블이 부착된 덮개는 자격을 갖춘 서비스 기술자만 제거할 수 있습니다.

S033



경고:

위험한 에너지가 흐르고 있습니다. 금속이 합선될 때 위험 에너지 전압이 가열되어 금속이 조각나거나, 불타거나, 아니면 둘 다 발생할 수 있습니다.

이 작업 정보

주의:

- "안전 점검 목록" 41페이지 및 "설치 지침" 39페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치를 끄고 전원 코드 및 모든 외부 케이블을 제거하십시오("서버 전원 끄기" 98페이지 참조).
- 서버가 랙에 있는 경우 랙에서 서버를 제거하십시오. "레일에서 서버 제거" 45페이지의 내용을 참조하십시오.
- Kensington 잠금 장치 또는 자물쇠와 같이 서버를 고정하는 잠금 장치를 제거하십시오.
- 덮개가 있는 면이 위로 향하도록 서버를 놓으십시오.

절차 보기

이 절차에 대한 비디오는 YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-AU3iY3F7lq3qfqr5caGbIu>에서 볼 수 있습니다.

절차

- 단계 1. 덮개가 있는 면이 위로 향하도록 서버를 놓으십시오.
- 단계 2. 서버 덮개를 제거하십시오.

- a. ❶ 새시에 서버 덮개를 고정하는 나사 2개를 드라이버를 사용해 제거하십시오.
- b. ❷ 앞면 베젤에서 서버 덮개를 밀어서 새시에서 들어 올리십시오. 서버 덮개를 다시 설치하는 데 사용할 나사를 남겨 두십시오.

주의:

- 방열판과 프로세서는 발열이 심할 수도 있습니다. 화상을 입지 않으려면 서버 덮개를 제거하기 전에 서버를 끈 후 몇 분 동안 기다리십시오.
- 적절한 냉각 상태를 위해 서버를 켜기 전에 항상 서버 덮개를 설치하십시오. 덮개가 제대로 설치되지 않은 상태로 서버를 작동하면 서버 구성 요소가 손상될 수 있습니다.

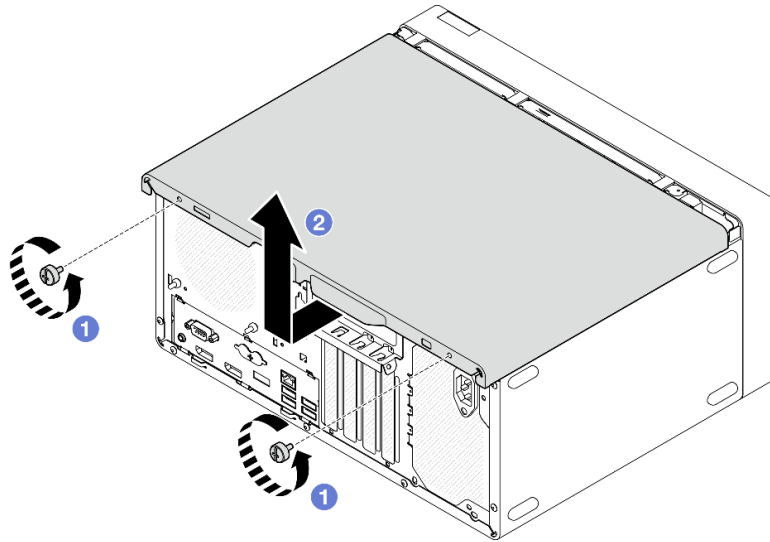


그림 33. 서버 덮개 제거

단계 3. (옵션) 케이스 바를 제거하십시오. 먼저 광 드라이브 케이스를 제거 ("광 드라이브 케이스 제거" 75페이지 참조)한 후 다음 절차를 진행합니다.

- a. ① 케이스 바가 쉐시에서 분리될 때까지 케이스 바의 래치를 미십시오.
- b. ② 케이스 바를 돌려서 쉐시에서 제거하십시오.

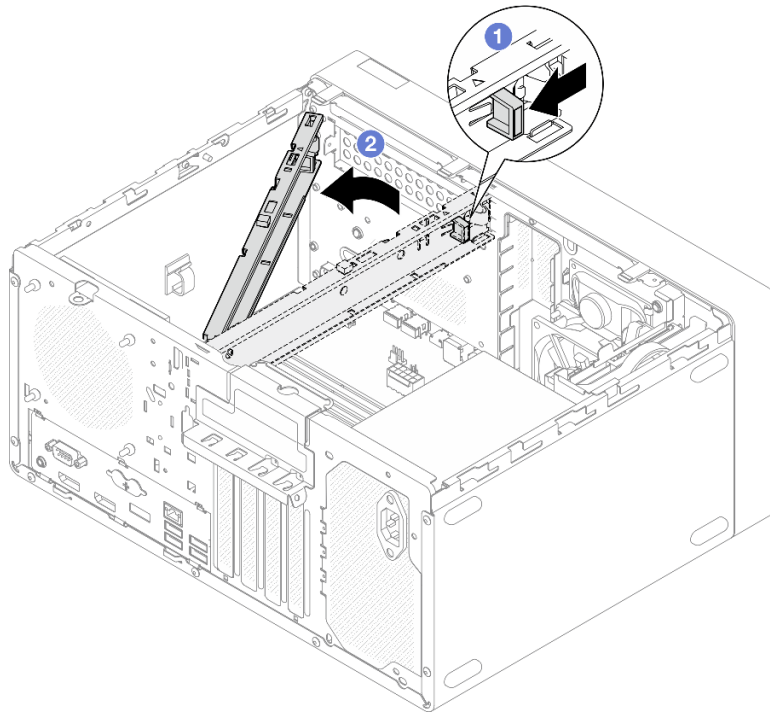


그림 34. 케이스 바 제거

앞면 베젤 제거

다음 절차에 따라 앞면 베젤을 제거하십시오.

S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

이 작업 정보

주의:

- "안전 점검 목록" 41페이지 및 "설치 지침" 39페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치를 끄고 전원 코드 및 모든 외부 케이블을 제거하십시오("서버 전원 끄기" 98페이지 참조).
- 서버가 랙에 있는 경우 랙에서 서버를 제거하십시오. "레일에서 서버 제거" 45페이지의 내용을 참조하십시오.
- Kensington 잠금 장치 또는 자물쇠와 같이 서버를 고정하는 잠금 장치를 제거하십시오.
- 덮개가 있는 면이 위로 향하도록 서버를 놓으십시오.

절차 보기

이 절차에 대한 비디오는 YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-AU3iY3F7lq3qfqr5caGbIu>에서 볼 수 있습니다.

절차

단계 1. 이 작업을 준비하십시오.

- a. 서버 덮개를 제거하십시오("서버 덮개 제거" 47페이지 참조).

참고: 방열판과 프로세서는 발열이 심할 수도 있습니다. 화상을 입지 않으려면 서버 덮개를 제거하기 전에 서버를 끈 후 몇 분 동안 기다리십시오.

단계 2. 앞면 베젤을 제거하십시오.

- a. ① 앞면 베젤에 있는 플라스틱 탭 3개를 푸십시오.
- b. ② 앞면 베젤을 돌려 새시에서 제거하십시오.

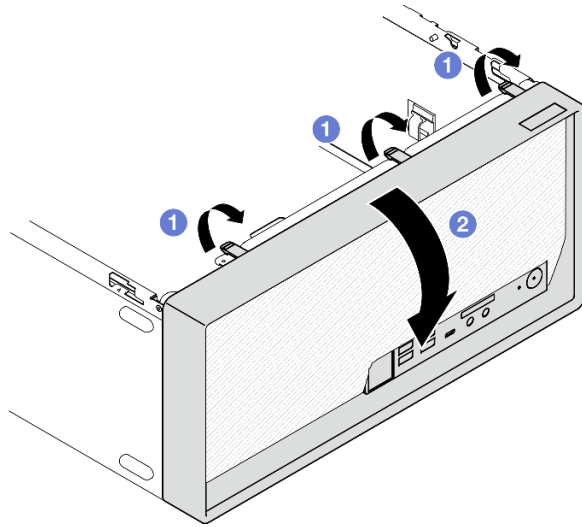


그림 35. 앞면 베젤 제거

CMOS 배터리 제거(CR2032)

S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

S004



경고:

리튬 배터리를 교체할 때는 Lenovo 지정 부품 번호 또는 제조업체에서 권장하는 동일 규격의 배터리만 사용하십시오. 사용 중인 시스템에 리튬 배터리가 들어 있는 모듈이 있는 경우, 같은 제조업체의 동일한 모듈 규격의 배터리로만 교체하십시오. 이 배터리에는 리튬이 함유되어 있어 잘못 사용하거나 취급 또는 폐기할 경우 폭발의 위험이 있습니다.

다음 사항을 준수하십시오.

- 배터리를 물 속에 던지거나 침수시키지 마십시오.
- 100° C(212° F) 이상 가열하지 마십시오.
- 수리하거나 분해하지 마십시오.

배터리를 폐기할 때는 거주 지역의 법령 또는 규정에 따라 폐기하십시오.

**경고:**

이 배터리는 리튬 이온 배터리입니다. 폭발할 위험이 있으니 배터리를 태우지 마십시오. 인증된 부품으로만 교체하십시오. 배터리의 재활용 및 폐기 시 거주 지역의 규정을 준수해야 합니다.

이 작업 정보**주의:**

- "안전 점검 목록" 41페이지 및 "설치 지침" 39페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치를 끄고 전원 코드 및 모든 외부 케이블을 제거하십시오("서버 전원 끄기" 98페이지 참조).
- 서버가 랙에 있는 경우 랙에서 서버를 제거하십시오. "레일에서 서버 제거" 45페이지의 내용을 참조하십시오.
- Kensington 잠금 장치 또는 자물쇠와 같이 서버를 고정하는 잠금 장치를 제거하십시오.
- 덮개가 있는 면이 위로 향하도록 서버를 놓으십시오.

절차 보기

이 절차에 대한 비디오는 YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-AU3iY3F7lq3qfqr5caGbIu>에서 볼 수 있습니다.

절차

단계 1. 작업을 준비하십시오.

- a. 서버 덮개를 제거하십시오("서버 덮개 제거" 47페이지 참조).

참고: 방열판과 프로세서는 발열이 심할 수도 있습니다. 화상을 입지 않으려면 서버 덮개를 제거하기 전에 서버를 끈 후 몇 분 동안 기다리십시오.

단계 2. 시스템 보드에서 CMOS 배터리의 위치를 확인하십시오. "시스템 보드 구성 요소" 16페이지의 내용을 참조하십시오.

단계 3. 그림과 같이 CMOS 배터리 측면의 마디를 부드럽게 누른 다음 배터리를 시트에서 바깥쪽으로 돌려 제거하십시오.

주의: CMOS 배터리에 과도한 힘을 가하지 마십시오. 시스템 보드의 소켓이 손상되어 시스템 보드를 교체해야 할 수 있습니다.

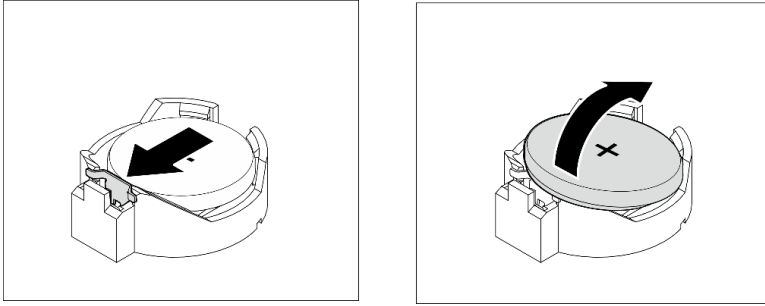


그림 36. CMOS 배터리(CR2032) 제거

완료한 후에

1. 새 CMOS 배터리를 설치하십시오. "CMOS 배터리(CR2032) 설치" 89페이지의 내용을 참조하십시오.
참고: 서버의 전원을 켜기 전에 CMOS 배터리를 설치해야 합니다. 그렇지 않으면 시스템 이상이 발생할 수 있습니다.
2. CMOS 배터리를 폐기할 때는 거주 지역의 법령 또는 규정에 따라 폐기하십시오.

심플 스왑 드라이브 및 드라이브 케이지(베이 1-2) 설치

다음 절차에 따라 베이 1 또는 베이 2에 심플 스왑 드라이브와 드라이브 케이지를 설치하십시오.

심플 스왑 드라이브 제거(베이 1-2)

다음 절차에 따라 베이 1 또는 베이 2에서 심플 스왑 드라이브를 제거하십시오.

S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

이 작업 정보

주의:

- "안전 점검 목록" 41페이지 및 "설치 지침" 39페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치를 끄고 전원 코드 및 모든 외부 케이블을 제거하십시오("서버 전원 끄기" 98페이지 참조).
- 서버가 랙에 있는 경우 랙에서 서버를 제거하십시오. "레일에서 서버 제거" 45페이지의 내용을 참조하십시오.
- Kensington 잠금 장치 또는 자물쇠와 같이 서버를 고정하는 잠금 장치를 제거하십시오.
- 덮개가 있는 면이 위로 향하도록 서버를 놓으십시오.

절차 보기

이 절차에 대한 비디오는 YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-AU3iY3F71q3qfqr5caGbIu>에서 볼 수 있습니다.

절차

단계 1. 이 작업을 준비하십시오.

- a. 서버 덮개를 제거하십시오("서버 덮개 제거" 47페이지 참조).

주의: 방열판과 프로세서는 발열이 심할 수도 있습니다. 화상을 입지 않으려면 서버 덮개를 제거하기 전에 서버를 끈 후 몇 분 동안 기다리십시오.

단계 2. 드라이브 어셈블리에서 케이블을 모두 분리하십시오.

단계 3. 심플 스왑 드라이브 어셈블리를 제거하십시오.

드라이브 베이 1에서 심플 스왑 드라이브 어셈블리 제거

고정장치 손잡이를 잡고 드라이브 어셈블리를 드라이브 베이에서 들어 올리십시오.

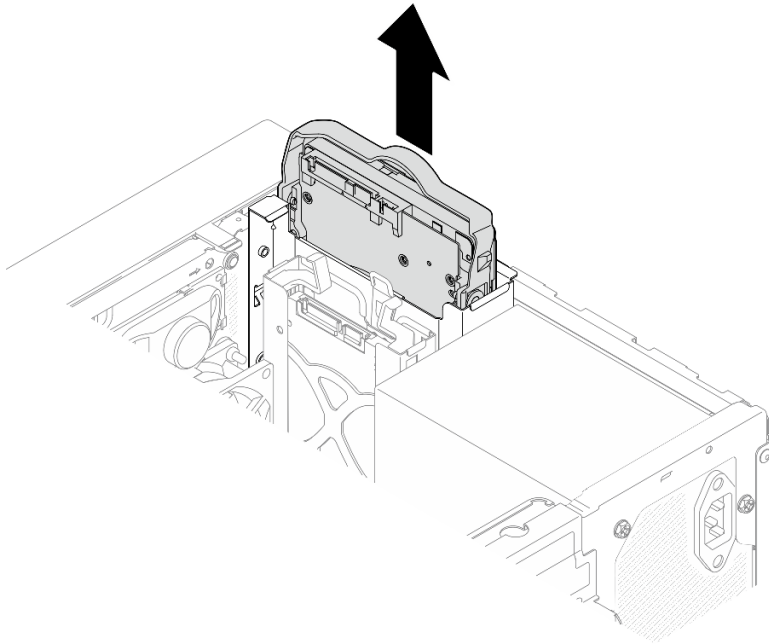


그림 37. 드라이브 베이 1에서 드라이브 어셈블리 제거

드라이브 베이 2에서 심플 스왑 드라이브 어셈블리 제거

- a. ① 고정장치 손잡이를 손가락으로 잡으십시오.
- b. ② 드라이브 어셈블리를 드라이브 베이에서 들어 올리십시오.

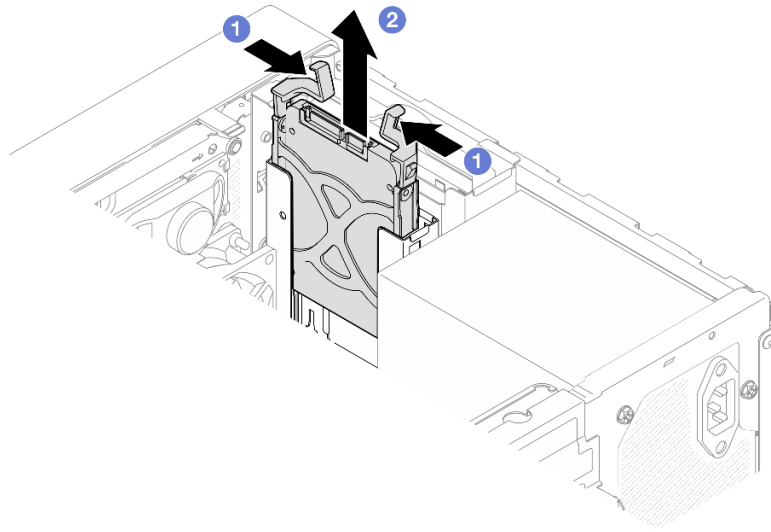


그림 38. 드라이브 베이 2에서 드라이브 어셈블리 제거

단계 4. 필요한 경우 고정장치에서 드라이브를 제거하십시오. 고정장치의 양쪽을 따로 떼어 내고 드라이브를 제거하십시오.

고정장치에서 3.5인치 드라이브 제거

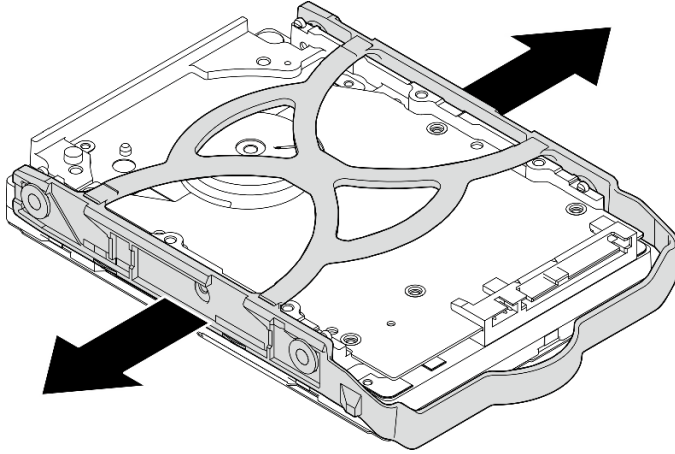
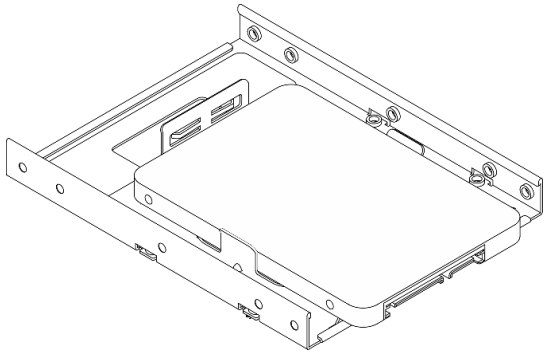


그림 39. 고정장치에서 3.5인치 드라이브 제거

참고: 구성에 따라 3.5인치 드라이브가 아래 그림의 모델이 될 수 있습니다.



고정장치에서 2.5인치 드라이브 제거

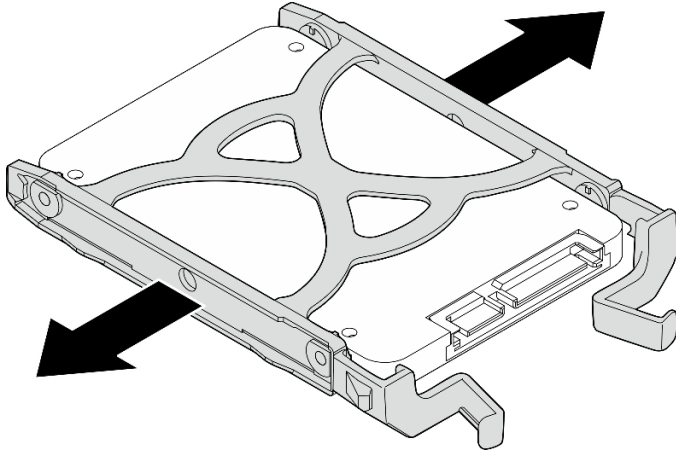


그림 40. 고정장치에서 2.5인치 드라이브 제거

심플 스왑 드라이브 설치(베이 1-2)

다음 절차에 따라 베이 1 또는 베이 2에 심플 스왑 드라이브를 설치하십시오.

S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

이 작업 정보

주의:

- "안전 점검 목록" 41페이지 및 "설치 지침" 39페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 구성 요소가 들어 있는 정전기 방지 포장재를 서버의 도포되지 않은 금속 표면에 접촉시킨 다음 포장재에서 꺼내고 정전기 방지 표면에 놓으십시오.
- 설치할 드라이브 유형이 지원되는지 확인하십시오. 다음은 지원되는 유형입니다.
 - 드라이브 베이 1 및 드라이브 베이 3에 3.5인치 심플 스왑 하드 디스크 드라이브 또는 솔리드 스테이트 드라이브
 - 드라이브 베이 2에 2.5인치 심플 스왑 솔리드 스테이트 드라이브
 지원되는 서버의 옵션 장치 전체 목록은 <https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml> 사이트를 참조하십시오.
- 설치할 드라이브가 둘 이상인 경우 다음 규칙에 따라 설치 순서를 결정하십시오.
 - SSD로 시작하여 하드 디스크 드라이브로 계속 진행하십시오.
 - 3.5인치 솔리드 스테이트 드라이브 1개와 3.5인치 하드 디스크 드라이브 1개를 설치하는 경우 솔리드 스테이트 드라이브는 베이 1에, 하드 디스크 드라이브는 베이 3에 설치하십시오.
 - 용량이 가장 작은 드라이브부터 시작하십시오.
 - 베이 1로 시작하여 베이 2와 베이 3으로 계속 진행하십시오.

참고: 하나의 서버에는 여러 다른 유형 및 용량의 드라이브를 설치할 수 있지만 동일한 RAID 어레이에는 설치할 수 없습니다. 단일 RAID 어레이의 드라이브는 유형 및 용량이 동일해야 합니다. 세부 정보는 https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/LXPML/RAID_setup.html의 내용을 참조하십시오.

절차 보기

이 절차에 대한 비디오는 YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-AU3iY3F7lq3qfqr5caGbIu>에서 볼 수 있습니다.

절차

참고: 정전기 방전으로 인해 드라이브가 손상되는 것을 방지하려면 드라이브 하단의 회로 기판을 만지지 마십시오.

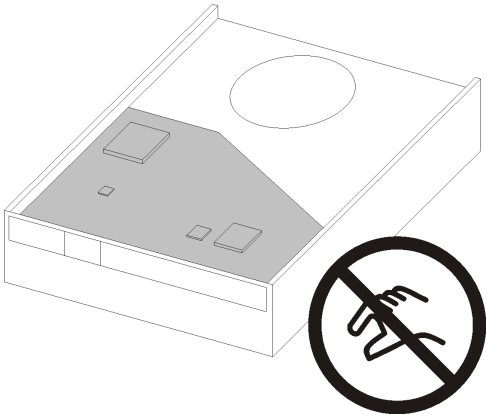


그림 41. 드라이브의 회로 기판

단계 1. 고정장치에 3.5인치 또는 2.5인치 드라이브 설치

- a. ① 고정장치의 양쪽을 부드럽게 따로 떼어내십시오.
- b. ② 드라이브의 구멍 4개를 고정장치의 해당 핀에 맞춘 다음 고정장치에 드라이브를 끼우십시오.

참고: 드라이브 커넥터가 고정장치 손잡이를 향해야 합니다.

고정장치에 3.5인치 드라이브 설치

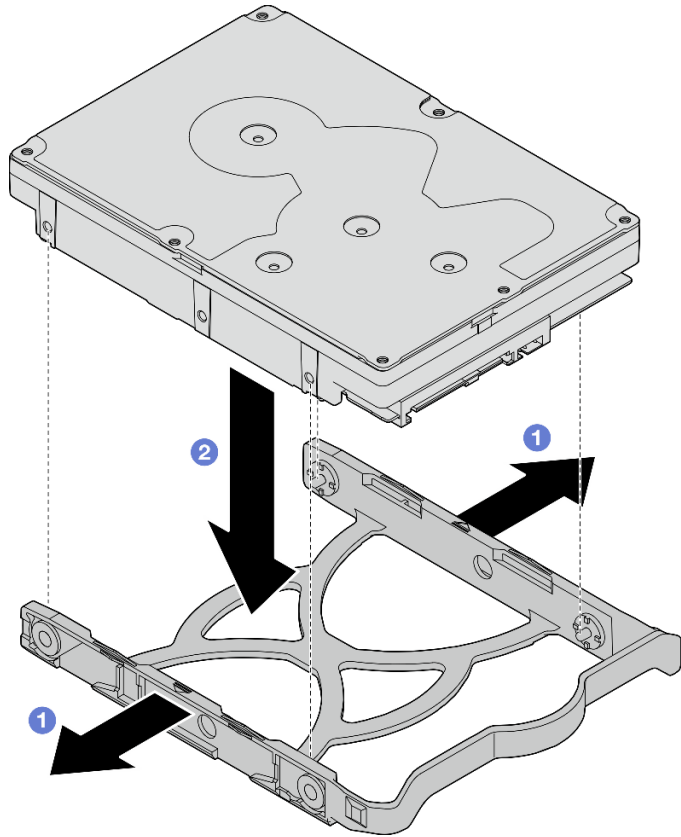
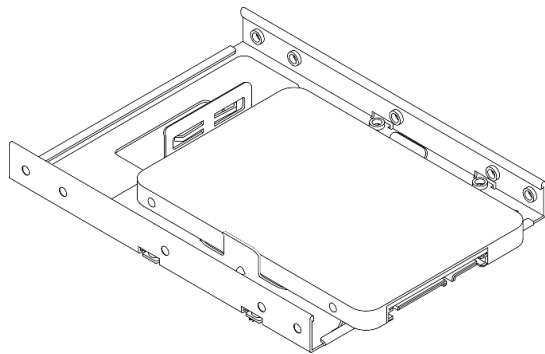


그림 42. 고정장치에 3.5인치 드라이브 설치

참고: 구성에 따라 3.5인치 드라이브가 아래 그림의 모델이 될 수 있습니다.



고정장치에 2.5인치 드라이브 설치

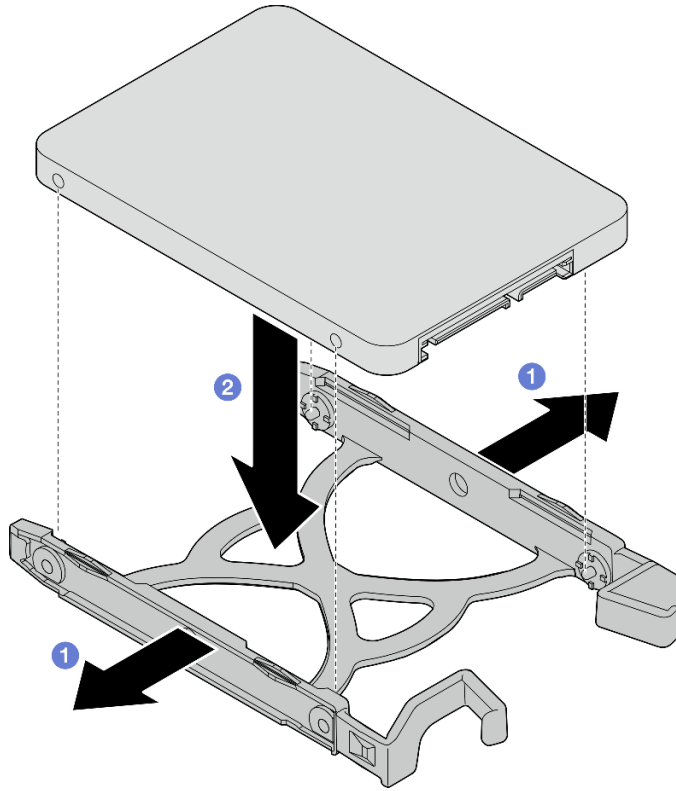


그림 43. 고정장치에 2.5인치 드라이브 설치

단계 2. 고정장치 손잡이를 위로 향하게 하고 드라이브 어셈블리를 드라이브 베이에 밀어 넣으십시오. 드라이브 어셈블리를 단단히 눌러 올바르게 장착해야 합니다.

드라이브 베이 1에 3.5인치 드라이브 어셈블리 설치

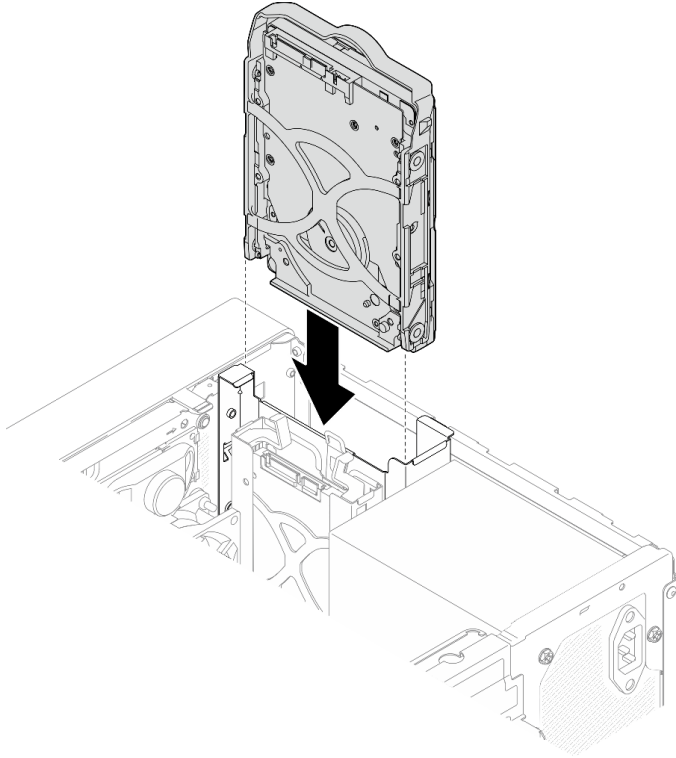


그림 44. 드라이브 베이 1에 3.5인치 드라이브 어셈블리 설치
드라이브 베이 2에 2.5인치 드라이브 어셈블리 설치

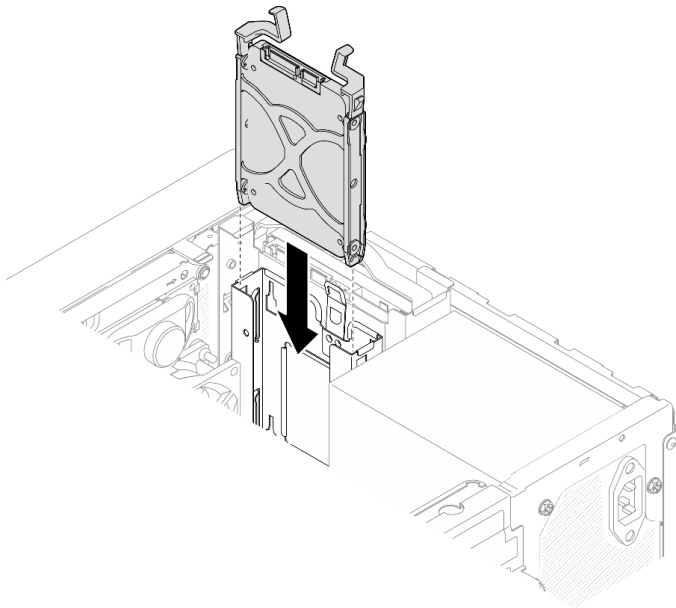


그림 45. 드라이브 베이 2에 2.5인치 드라이브 어셈블리 설치

단계 3. 시스템 보드에 신호 및 전원 케이블을 연결하십시오("내장 케이블 배선" 18페이지 참조).

완료한 후에

1. 앞면 패널의 드라이브 활동 LED를 검사하여 드라이브가 올바르게 작동하는지 확인하십시오.

표 28. 드라이브 활동 LED 작동

상태	색상	설명
켜져 있음	흰색	드라이브가 작동 중입니다.
꺼짐	없음	드라이브가 작동 중이지 않습니다.

2. 필요한 경우 Lenovo XClarity Provisioning Manager Lite를 사용하여 RAID를 구성하십시오. 자세한 정보는 https://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/LXPML/RAID_setup.html의 내용을 참조하십시오.

드라이브 케이지 설치(베이 1-2)

다음 절차에 따라 베이 1 드라이브 케이지 및 베이 2 드라이브 케이지를 설치하십시오.

S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

이 작업 정보

주의:

- "안전 점검 목록" 41페이지 및 "설치 지침" 39페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.

절차 보기

이 절차에 대한 비디오는 YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-AU3iY3F7lq3qfqr5caGbIu>에서 볼 수 있습니다.

절차

참고: 먼저 베이 1 드라이브 케이지를 설치한 다음 베이 2 드라이브 케이지를 진행하십시오.

단계 1. 베이 1 드라이브 케이지를 설치하십시오.

- a. ① 베이 1 드라이브 케이지를 새시의 슬롯에 맞춘 다음 새시에 설치하십시오. 드라이브 케이지가 새시에 올바르게 장착되었는지 확인하십시오.
- b. ② 새시 내부에서 베이 1 드라이브 케이지를 새시에 고정하는 나사를 조이십시오.
- c. ③ 새시 외부에서 베이 1 드라이브 케이지를 새시에 고정하는 나사를 조이십시오.

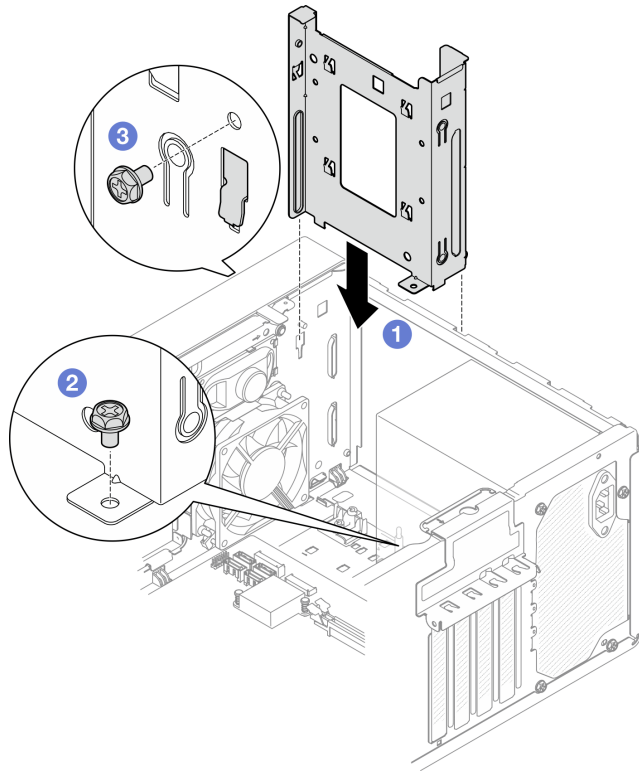


그림 46. 베이 1에 드라이브 케이스 설치

단계 2. 베이 2 드라이브 케이스를 설치하십시오.

양쪽 드라이브 케이스에 있는 4개의 후크를 맞추고 베이 2 드라이브 케이스를 베이 1 드라이브 케이스에 연결하십시오. 그런 다음 두 드라이브 케이스의 후크 4개가 완전히 맞물릴 때까지 베이 2 드라이브 케이스를 아래쪽으로 미십시오. 베이 2 드라이브 케이스의 래치가 베이 1 드라이브 케이스의 후크에 맞물려 있는지도 확인하십시오.

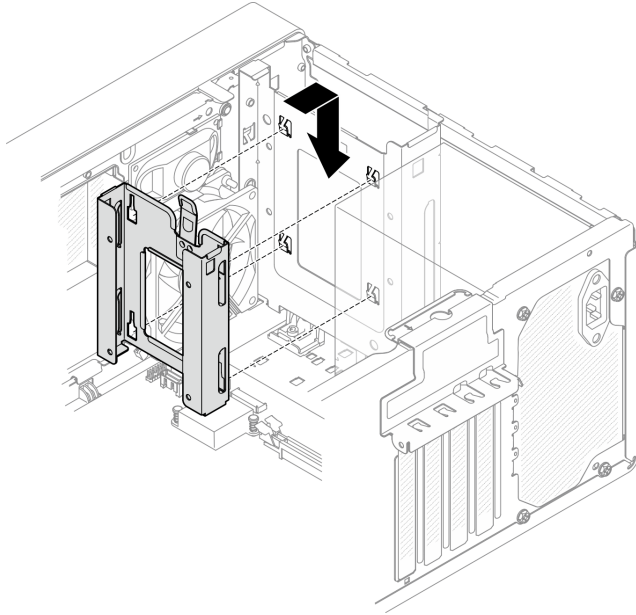


그림 47. 드라이브 베이 2 케이지 설치

심플 스왑 드라이브 및 드라이브 케이지(베이 3) 설치

다음 절차에 따라 베이 3에 심플 스왑 드라이브와 드라이브 케이지를 설치하십시오.

심플 스왑 드라이브 제거(베이 3)

다음 절차에 따라 베이 3에서 심플 스왑 드라이브를 제거하십시오.

S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

이 작업 정보

주의:

- "안전 점검 목록" 41페이지 및 "설치 지침" 39페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치를 끄고 전원 코드 및 모든 외부 케이블을 제거하십시오("서버 전원 끄기" 98페이지 참조).
- 서버가 랙에 있는 경우 랙에서 서버를 제거하십시오. "레일에서 서버 제거" 45페이지의 내용을 참조하십시오.
- Kensington 잠금 장치 또는 자물쇠와 같이 서버를 고정하는 잠금 장치를 제거하십시오.
- 덮개가 있는 면이 위로 향하도록 서버를 놓으십시오.

절차 보기

이 절차에 대한 비디오는 YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-AU3iY3F71q3qfqr5caGbIu>에서 볼 수 있습니다.

절차

단계 1. 이 작업을 준비하십시오.

- a. 서버 덮개를 제거하십시오("서버 덮개 제거" 47페이지 참조).

참고: 방열판과 프로세서는 발열이 심할 수도 있습니다. 화상을 입지 않으려면 서버 덮개를 제거하기 전에 서버를 끈 후 몇 분 동안 기다리십시오.

- b. 해당하는 경우 광 드라이브를 제거하십시오("광 드라이브 제거" 70페이지 참조).
- c. 새시에서 광 드라이브 케이스를 제거하십시오("광 드라이브 케이스 제거" 75페이지 참조).

단계 2. 3.5인치 드라이브를 제거하십시오.

- a. ❶ 드라이브 케이스에서 드라이브 고정 장치를 밀어 꺼내십시오.
- b. ❷ 고정장치의 양쪽을 떼어내고 고정장치에서 드라이브를 제거하십시오.

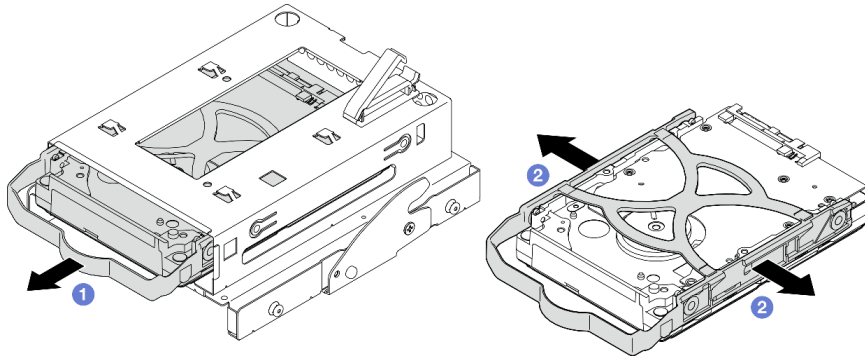
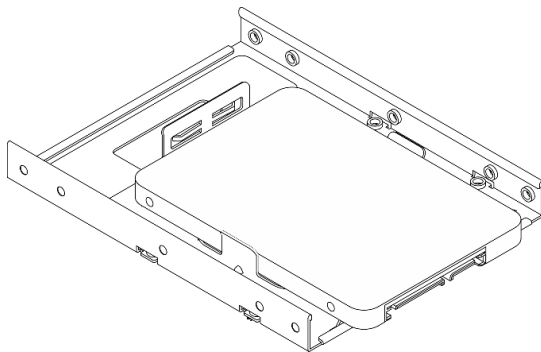


그림 48. 3.5인치 드라이브 제거

참고: 구성에 따라 3.5인치 드라이브가 아래 그림의 모델이 될 수 있습니다.



심플 스왑 드라이브 설치(베이 3)

다음 절차에 따라 베이 3에 심플 스왑 드라이브를 설치하십시오.

S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

이 작업 정보

주의:

- "안전 점검 목록" 41페이지 및 "설치 지침" 39페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
 - 구성 요소가 들어 있는 정전기 방지 포장재를 서버의 도포되지 않은 금속 표면에 접촉시킨 다음 포장재에서 꺼내고 정전기 방지 표면에 놓으십시오.
 - 설치할 드라이브 유형이 지원되는지 확인하십시오. 다음은 지원되는 유형입니다.
 - 드라이브 베이 1 및 드라이브 베이 3에 3.5인치 심플 스왑 하드 디스크 드라이브 또는 솔리드 스테이트 드라이브
 - 드라이브 베이 2에 2.5인치 심플 스왑 솔리드 스테이트 드라이브
- 지원되는 서버의 옵션 장치 전체 목록은 <https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml> 사이트를 참조하십시오.
- 설치할 드라이브가 둘 이상인 경우 다음 규칙에 따라 설치 순서를 결정하십시오.
 - SSD로 시작하여 하드 디스크 드라이브로 계속 진행하십시오.
 - 3.5인치 솔리드 스테이트 드라이브 1개와 3.5인치 하드 디스크 드라이브 1개를 설치하는 경우 솔리드 스테이트 드라이브는 베이 1에, 하드 디스크 드라이브는 베이 3에 설치하십시오.
 - 용량이 가장 작은 드라이브부터 시작하십시오.
 - 베이 1로 시작하여 베이 2와 베이 3으로 계속 진행하십시오.

참고: 하나의 서버에는 여러 다른 유형 및 용량의 드라이브를 설치할 수 있지만 동일한 RAID 어레이에는 설치할 수 없습니다. 단일 RAID 어레이의 드라이브는 유형 및 용량이 동일해야 합니다. 세부 정보는 https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/LXPML/RAID_setup.html의 내용을 참조하십시오.

절차 보기

이 절차에 대한 비디오는 YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-AU3iY3F7lq3qfqr5caGbIu>에서 볼 수 있습니다.

절차

참고: 정전기 방전으로 인해 드라이브가 손상되는 것을 방지하려면 드라이브 하단의 회로 기판을 만지지 마십시오.

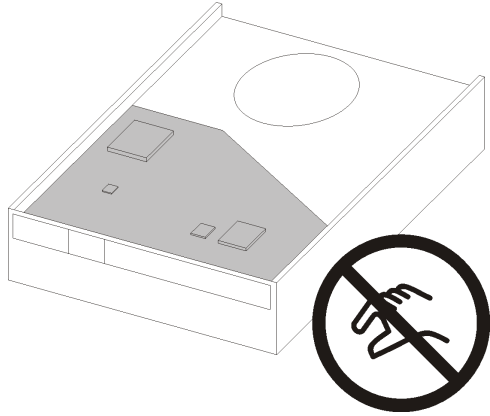


그림 49. 드라이브의 회로 기판

단계 1. 드라이브 케이스에 3.5인치 드라이브를 설치하십시오.

- a. ① 고정장치의 양쪽을 부드럽게 따로 떼어내십시오.

주의: 고정장치 손잡이의 반대쪽에 드라이브 커넥터를 배치하십시오.

- b. ② 드라이브의 구멍 4개를 고정장치의 해당 핀에 맞춘 다음 고정장치에 드라이브를 끼우십시오.
 c. ③ 드라이브를 드라이브 케이스에 밀어 넣으십시오.

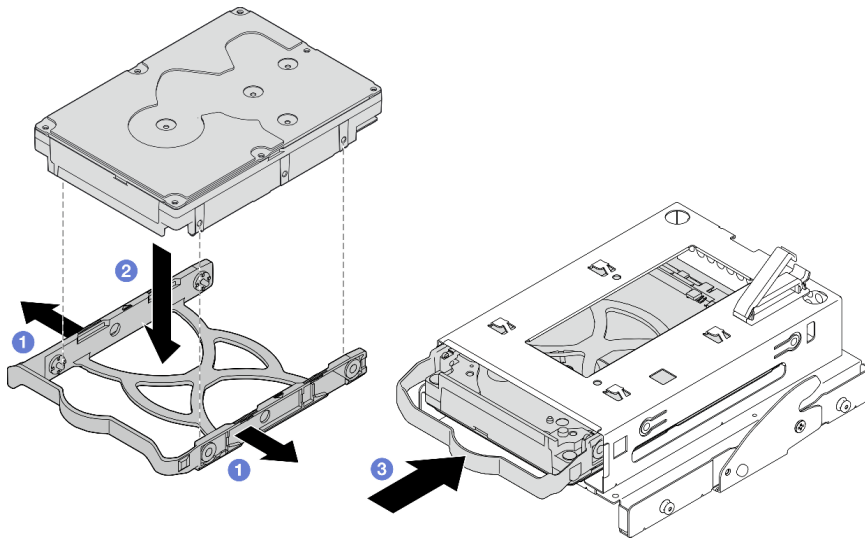
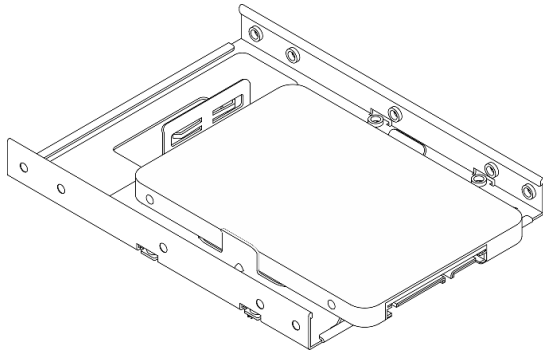


그림 50. 드라이브 케이스에 3.5인치 드라이브 설치

주의: 아래 그림의 모델로 3.5인치 드라이브를 설치하는 경우:



드라이브 커넥터에 가장 가까운 나사 구멍이 드라이브 고정장치 외부에 있는지 확인하십시오.

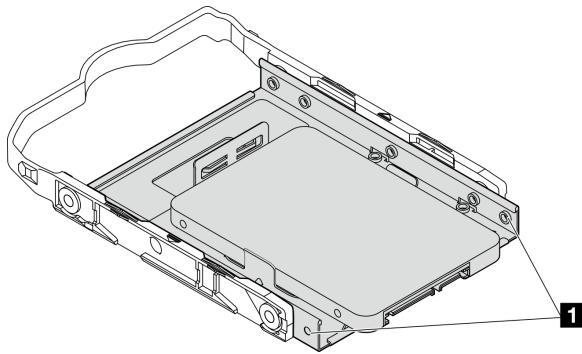


그림 51. 고정장치의 드라이브 나사 구멍 배치

1 드라이브 커넥터에 가장 가까운 나사 구멍

완료한 후에

1. 광 드라이브 케이스를 설치하십시오("광 드라이브 케이스 설치" 76페이지 참조).
2. 시스템 보드에 신호 및 전원 케이블을 연결하십시오("내장 케이블 배선" 18페이지 참조).
3. 앞면 패널의 드라이브 활동 LED를 검사하여 드라이브가 올바르게 작동하는지 확인하십시오.

표 29. 드라이브 활동 LED 작동

상태	색상	설명
켜져 있음	흰색	드라이브가 작동 중입니다.
꺼짐	없음	드라이브가 작동 중이지 않습니다.

4. 필요한 경우 Lenovo XClarity Provisioning Manager Lite를 사용하여 RAID를 구성하십시오. 자세한 정보는 https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/LXPML/RAID_setup.html의 내용을 참조하십시오.

드라이브 케이스 설치(베이 3)

다음 절차에 따라 베이 3에 드라이브 케이스를 설치하십시오.

S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

이 작업 정보

주의:

- "안전 점검 목록" 41페이지 및 "설치 지침" 39페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 구성 요소가 들어 있는 정전기 방지 포장재를 서버의 도포되지 않은 금속 표면에 접촉시킨 다음 포장재에서 꺼내고 정전기 방지 표면에 놓으십시오.

절차 보기

이 절차에 대한 비디오는 YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-AU3iY3F7lq3qfqr5caGbIu>에서 볼 수 있습니다.

절차

단계 1. (옵션) 구성 요소 패키지에 포함된 EMI 실딩을 새시에 설치하십시오.

참고: 새시의 원래 실딩 슬롯이 비어 있는 경우 EMI 실딩을 설치해야 합니다.

- 1 EMI 실딩의 왼쪽 끝에 있는 탭을 새시의 실드 슬롯에 삽입하십시오.
- 2 딸각 소리가 날 때까지 EMI 실딩을 새시에 밀어 넣으십시오.

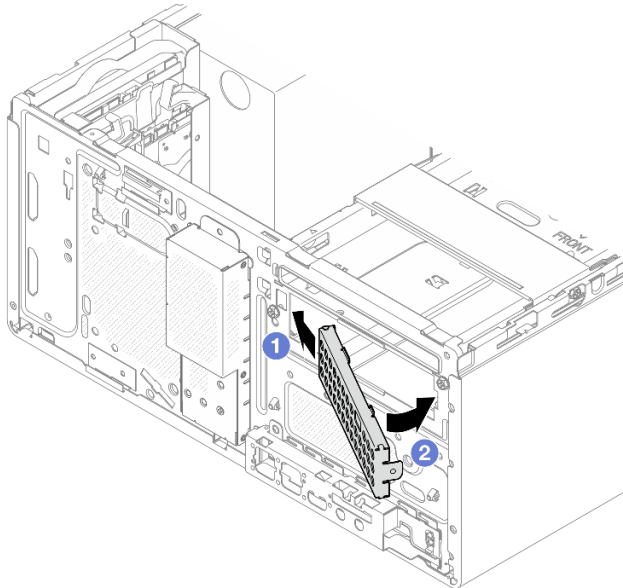


그림 52. EMI 실딩 설치

단계 2. 광 드라이브 케이스에 광 드라이브가 설치되어 있는지 확인하십시오. 그런 다음 3.5인치 드라이브 케이스를 광 드라이브 케이스에 설치하십시오.

- a. ① 광 드라이브 케이스의 후크 4개를 3.5인치 드라이브 케이스의 해당 후크에 맞추십시오. 그런 다음 광 드라이브 케이스를 3.5인치 드라이브 케이스로 내리고, 제자리에 고정될 때까지 광 드라이브를 앞으로 미십시오.

참고: 두 드라이브 케이스의 후크 4개가 완전히 맞물려야 합니다.

- b. ② 고정 나사를 조여 두 드라이브 케이스를 함께 고정하십시오.

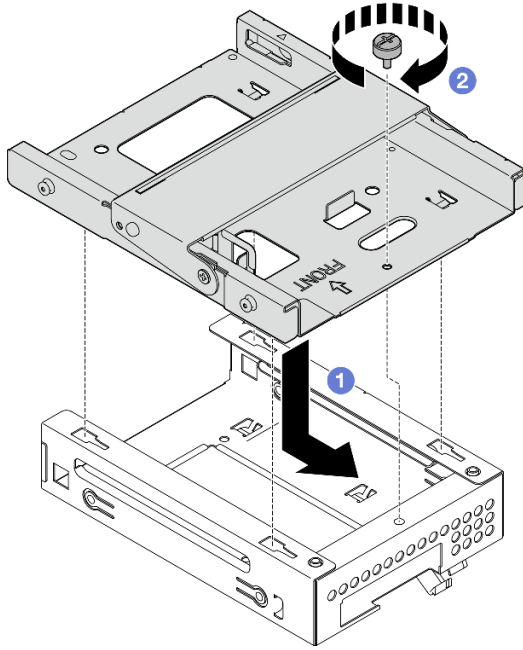


그림 53. 광 드라이브 케이스에 3.5인치 드라이브 케이스 설치

완료한 후에

1. 광 드라이브 케이스를 다시 설치하십시오("광 드라이브 케이스 설치" 76페이지 참조).

광 드라이브 및 드라이브 케이스 설치

다음 절차에 따라 광 드라이브 및 드라이브 케이스를 설치하십시오.

광 드라이브 제거

다음 절차에 따라 광 드라이브를 제거하십시오.

S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

이 작업 정보

주의:

- "안전 점검 목록" 41페이지 및 "설치 지침" 39페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치를 끄고 전원 코드 및 모든 외부 케이블을 제거하십시오("서버 전원 끄기" 98페이지 참조).
- 서버가 랙에 있는 경우 랙에서 서버를 제거하십시오. "레일에서 서버 제거" 45페이지의 내용을 참조하십시오.
- Kensington 잠금 장치 또는 자물쇠와 같이 서버를 고정하는 잠금 장치를 제거하십시오.
- 덮개가 있는 면이 위로 향하도록 서버를 놓으십시오.

절차 보기

이 절차에 대한 비디오는 YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-AU3iY3F7lq3qfqr5caGbIu>에서 볼 수 있습니다.

절차

단계 1. 이 작업을 준비하십시오.

- a. 서버 덮개를 제거하십시오("서버 덮개 제거" 47페이지 참조).

참고: 방열판과 프로세서는 발열이 심할 수도 있습니다. 화상을 입지 않으려면 서버 덮개를 제거하기 전에 서버를 끈 후 몇 분 동안 기다리십시오.

단계 2. 광 드라이브 케이지에서 광 드라이브를 제거하십시오.

- a. ① 광 드라이브에서 래치를 눌러 광 드라이브 케이지에서 분리하십시오.
- b. ② 새시에서 광 드라이브를 밀어내십시오.

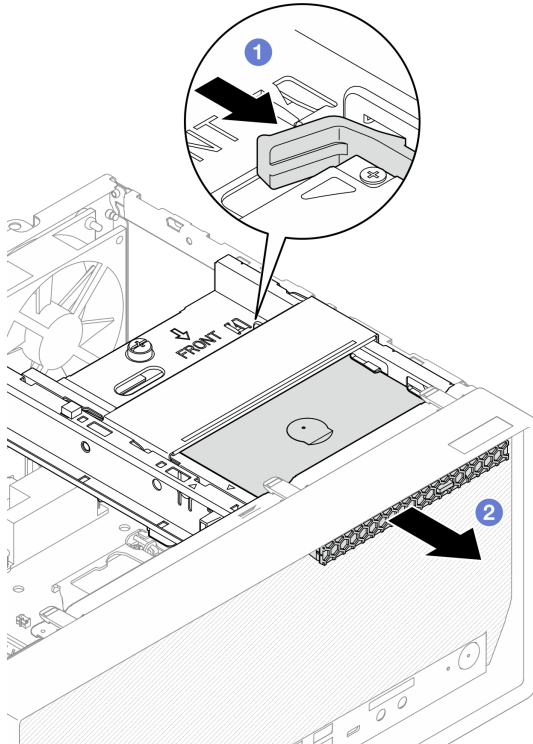


그림 54. 광 드라이브 제거

단계 3. (옵션) 광 드라이브 고정장치를 제거하십시오.

- a. ① 고정장치를 당겨 광 드라이브에서 분리하십시오.
- b. ② 고정장치를 아래쪽으로 밀고 광 드라이브에서 제거하십시오.

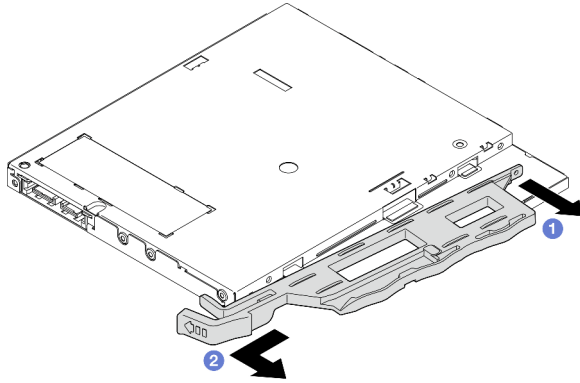


그림 55. 광 드라이브 고정장치 제거

단계 4. (옵션) 광 드라이브 베젤을 당겨 광 드라이브에서 제거하십시오.

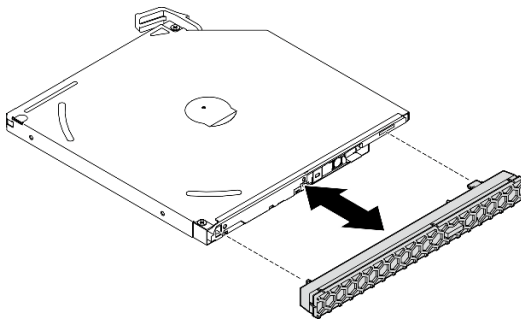


그림 56. 광 드라이브 베젤 제거

광 드라이브 설치

다음 절차에 따라 광 드라이브를 설치하십시오.

S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

S006



경고:

레이저 제품(예: CD-ROM, DVD 드라이브, 광섬유 장치 또는 송신기)을 설치할 때 다음에 유의하십시오.

- 덮개를 제거하지 마십시오. 레이저 제품의 덮개를 제거하면 레이저광선에 노출될 위험이 있습니다. 장치 내부에는 사용자가 수리할 수 있는 부분이 없습니다.
- 본 내용에서 규정된 이외의 방법으로 레이저 제품을 조정하거나 제어 또는 작동하는 경우, 해로운 레이저광선에 노출될 위험이 있습니다.

이 작업 정보

주의:

- "안전 점검 목록" 41페이지 및 "설치 지침" 39페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 구성 요소가 들어 있는 정전기 방지 포장재를 서버의 도포되지 않은 금속 표면에 접촉시킨 다음 포장재에서 꺼내고 정전기 방지 표면에 놓으십시오.

절차 보기

이 절차에 대한 비디오는 YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-AU3iY3F7lq3qfqr5caGbIu>에서 볼 수 있습니다.

절차

- 단계 1. 앞면 베젤에 광 드라이브 베이 실드가 설치되어 있다면 앞면 베젤에서 제거하십시오. 앞면 베젤을 제거하려면 "앞면 베젤 제거" 50페이지의 내용을 참조하십시오.
- a. ① 드라이브 베이 실드 위의 해제 탭을 누르십시오.
 - b. ① 드라이브 베이 실드를 돌려 앞면 베젤에서 제거하십시오.

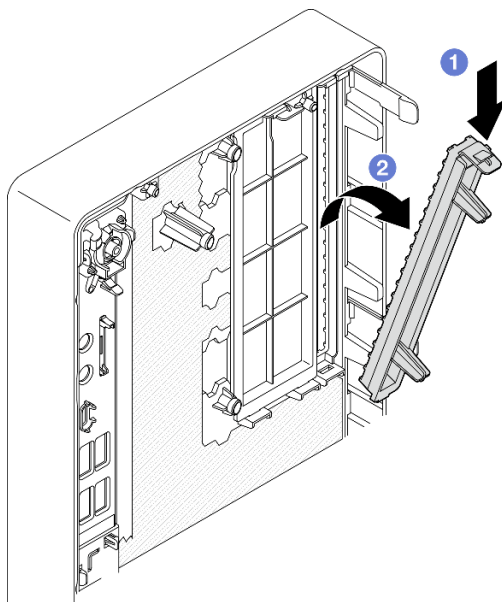


그림 57. 광 드라이브 베이 실드 제거

단계 2. (옵션) 광 드라이브 고정장치를 설치하십시오.

- a. ① 고정장치 아래쪽의 핀과 광 드라이브에 있는 해당 슬롯을 맞춘 다음 슬롯에 핀을 삽입하십시오.
- b. ② 고정장치의 나머지 핀 2개를 광 드라이브에 있는 해당 슬롯에 삽입하십시오.

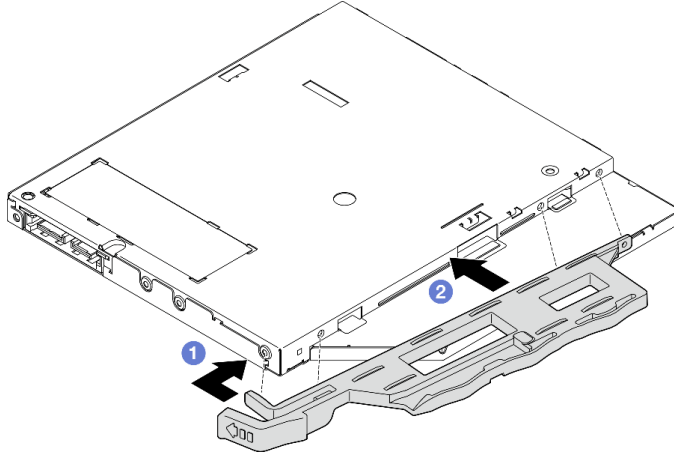


그림 58. 광 드라이브에 고정장치 설치

단계 3. (옵션) 광 드라이브 베젤을 광 드라이브의 슬롯에 맞춘 다음 광 드라이브에 베젤을 삽입하십시오.

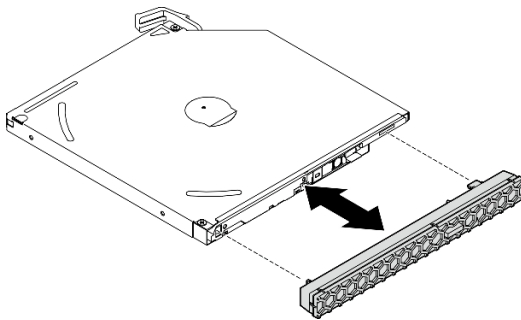


그림 59. 광 드라이브 베젤 설치

단계 4. 광 드라이브를 설치하십시오.

- a. ① 새시 외부에서 새시에 광 드라이브를 삽입하십시오.
- b. ② 래치가 제자리에 설치될 때까지 광 드라이브를 안으로 미십시오.

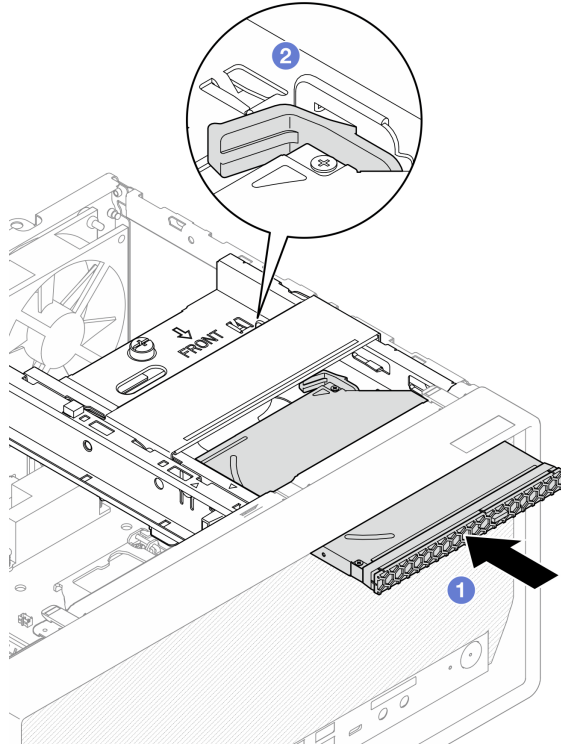


그림 60. 광 드라이브 설치

단계 5. 시스템 보드에 신호 및 전원 케이블을 연결하십시오("내장 케이블 배선" 18페이지 참조).

광 드라이브 케이지 제거

다음 절차에 따라 광 드라이브 케이지를 제거하십시오.

S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

이 작업 정보

주의:

- "안전 점검 목록" 41페이지 및 "설치 지침" 39페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치를 끄고 전원 코드 및 모든 외부 케이블을 제거하십시오("서버 전원 끄기" 98페이지 참조).
- 서버가 랙에 있는 경우 랙에서 서버를 제거하십시오. "레일에서 서버 제거" 45페이지의 내용을 참조하십시오.
- Kensington 잠금 장치 또는 자물쇠와 같이 서버를 고정하는 잠금 장치를 제거하십시오.

- 덮개가 있는 면이 위로 향하도록 서버를 놓으십시오.

절차 보기

이 절차에 대한 비디오는 YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-AU3iY3F7lq3qfqr5caGbIu>에서 볼 수 있습니다.

절차

단계 1. 이 작업을 준비하십시오.

- 서버 덮개를 제거하십시오("서버 덮개 제거" 47페이지 참조).

참고: 방열판과 프로세서는 발열이 심할 수도 있습니다. 화상을 입지 않으려면 서버 덮개를 제거하기 전에 서버를 끈 후 몇 분 동안 기다리십시오.

- 해당하는 경우 광 드라이브를 제거하십시오("광 드라이브 제거" 70페이지 참조).

단계 2. 쉼시에서 광 드라이브 케이스를 제거하십시오.

- ① 광 드라이브 케이스의 손잡이를 돌리십시오.
- ② 쉼시에서 광 드라이브 케이스를 들어 올리십시오.

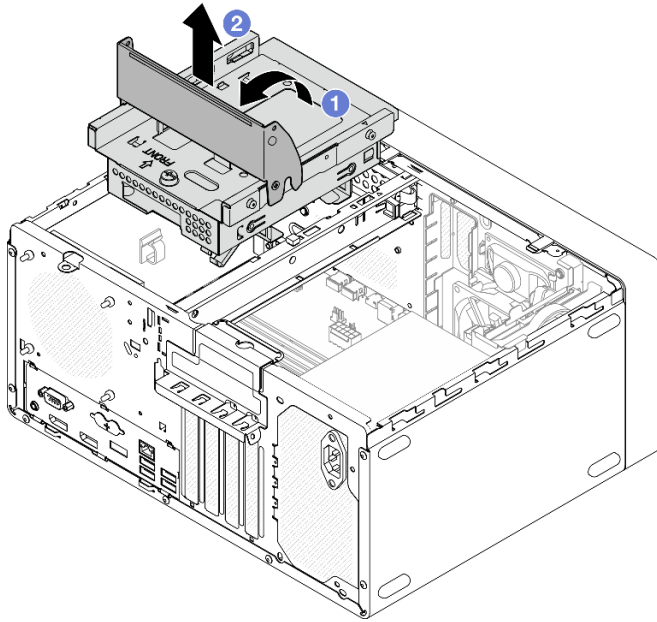


그림 61. 광 드라이브 케이스 제거

광 드라이브 케이스 설치

다음 절차에 따라 광 드라이브를 설치하십시오.

S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또

한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

S006



경고:

레이저 제품(예: CD-ROM, DVD 드라이브, 광섬유 장치 또는 송신기)을 설치할 때 다음에 유의하십시오.

- 덮개를 제거하지 마십시오. 레이저 제품의 덮개를 제거하면 레이저광선에 노출될 위험이 있습니다. 장치 내부에는 사용자가 수리할 수 있는 부분이 없습니다.
- 본 내용에서 규정된 이외의 방법으로 레이저 제품을 조정하거나 제어 또는 작동하는 경우, 해로운 레이저광선에 노출될 위험이 있습니다.

이 작업 정보

주의:

- "안전 점검 목록" 41페이지 및 "설치 지침" 39페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.

절차 보기

이 절차에 대한 비디오는 YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-AU3iY3F7lq3qfqr5caGbIu>에서 볼 수 있습니다.

절차

- 단계 1. 케이스 바가 새시에 설치되어 있는지 확인하십시오. 케이스 바를 설치하려면 "서버 덮개 설치" 92페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 2. 필요한 경우 광 드라이브 케이스에 3.5인치 드라이브 어셈블리를 설치하십시오. "심플 스왑 드라이브 및 드라이브 케이스(베이 3) 설치" 64페이지의 내용을 참조하십시오.
- 단계 3. 광 드라이브 케이스를 설치하십시오.
 - a. ❶ 광 드라이브 케이스 측면에 있는 핀 4개와 새시 및 케이스 바에 있는 슬롯 4개를 맞춘 다음 광 드라이브 케이스를 새시로 내립니다.
 - b. ❷ 광 드라이브 케이스가 올바르게 장착되었는지 확인한 다음 광 드라이브 케이스 손잡이를 새시 앞쪽으로 돌려 광 드라이브 케이스를 제자리에 고정하십시오.

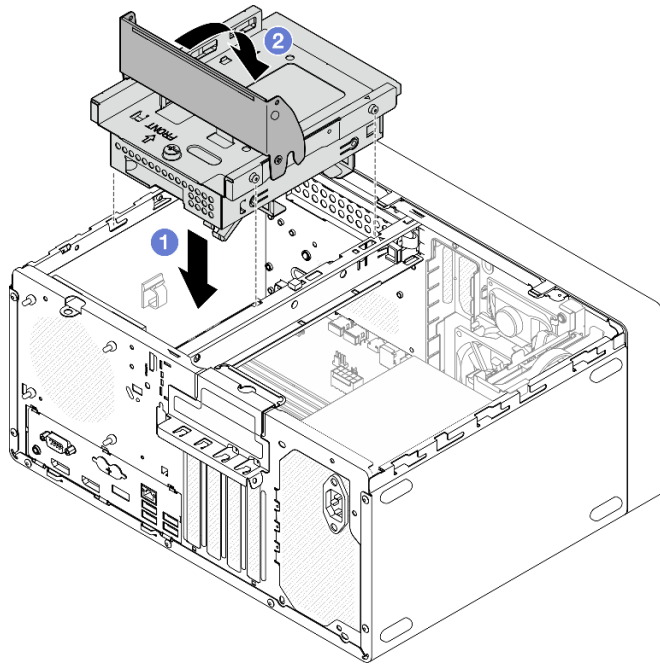


그림 62. 광 드라이브 케이지 설치

단계 4. 해당하는 경우 3.5인치 드라이브의 신호 및 전원 케이블을 시스템 보드에 연결하십시오("내장 케이블 배선" 18페이지 참조).

침입 스위치 설치

다음 절차에 따라 침입 스위치를 설치하십시오.

S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

이 작업 정보

주의:

1. "안전 점검 목록" 41페이지 및 "설치 지침" 39페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
2. 구성 요소가 들어 있는 정전기 방지 포장재를 서버의 도포되지 않은 금속 표면에 접촉시킨 다음 포장재에서 꺼내고 정전기 방지 표면에 놓으십시오.

절차 보기

이 절차에 대한 비디오는 YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-AU3iY3F7lq3qfqr5caGbIu>에서 볼 수 있습니다.

절차

- 단계 1. (옵션) 침입 스위치 옵션을 설치하는 경우 침입 스위치를 조립하십시오. 딸각하고 제자리에 들어갈 때까지 침입 스위치를 브래킷에 삽입하십시오.

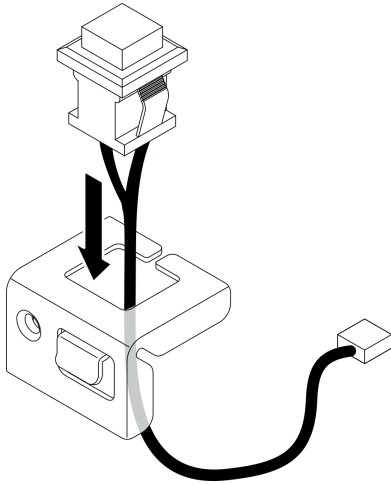


그림 63. 침입 스위치 조립

- 단계 2. 침입 스위치를 설치하십시오.
- 1 침입 스위치를 새시의 슬롯에 맞추십시오.
 - 2 나사를 조여 침입 스위치를 새시에 고정하십시오.

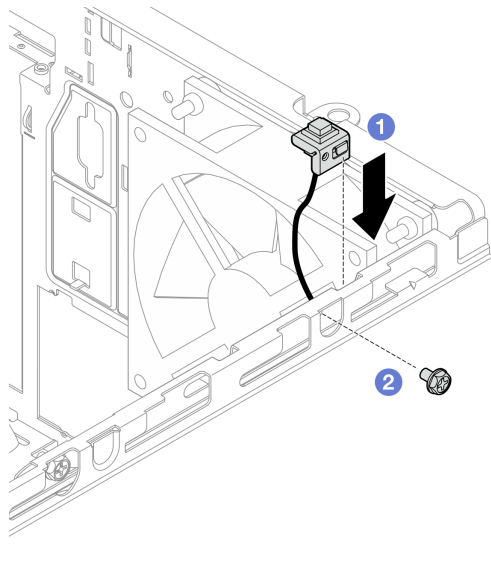


그림 64. 침입 스위치 설치

- 단계 3. 시스템 보드에 침입 스위치 케이블을 연결하십시오 ("내장 케이블 배선" 18페이지 참조).
- 단계 4. BIOS 설정 유틸리티에서 침입 스위치 기능을 활성화합니다.
1. 운영 체제가 시작되기 전에 F1을 반복해서 눌러 텍스트 기반 BIOS 인터페이스를 시작합니다.

2. Setup Utility → 보안 → 새시 침입 감지로 이동하여 Enter를 누릅니다.
3. Enabled를 선택한 후 Enter를 누릅니다.
4. 설정을 저장하고 Setup Utility를 종료하려면 F10을 누르십시오. 표시된 창에서 예를 선택하고 Enter를 누릅니다.

팬 설치(앞면 및 뒷면)

다음 절차에 따라 앞면 팬 또는 뒷면 팬을 설치하십시오.

S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

이 작업 정보

주의:

1. "안전 점검 목록" 41페이지 및 "설치 지침" 39페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
2. 구성 요소가 들어 있는 정전기 방지 포장재를 서버의 도포되지 않은 금속 표면에 접촉시킨 다음 포장재에서 꺼내고 정전기 방지 표면에 놓으십시오.

절차 보기

이 절차에 대한 비디오는 YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-AU3iY3F7lq3qfqr5caGbIu>에서 볼 수 있습니다.

절차

- 단계 1. 앞면 팬을 설치하기 전에 앞면 베젤을 제거하십시오("앞면 베젤 제거" 50페이지 참조).
- 단계 2. 앞면 팬 또는 뒷면 팬을 설치하십시오.
 - a. ❶ 팬의 고무 마운트 4개를 새시의 해당 구멍에 맞추십시오.
 - b. ❷ 펜치를 사용하여 팬이 새시에 고정될 때까지 구멍을 통해 4개의 고무 마운트 끝을 조심스럽게 잡아 당기십시오.

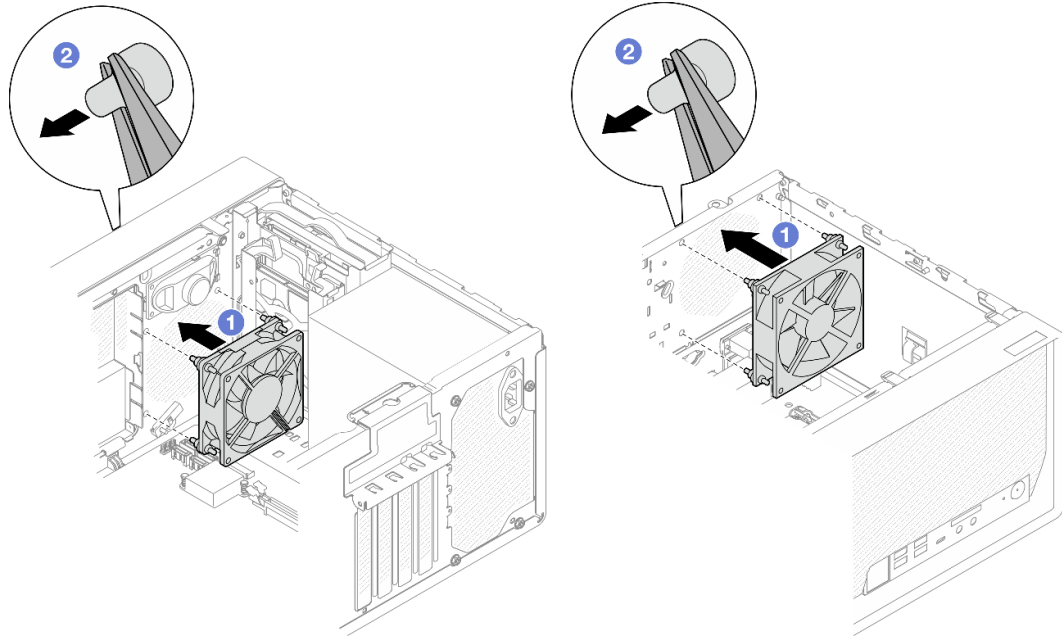


그림 65. 앞면 팬 또는 뒷면 팬 설치

참고: 팬이 새시에 안정적으로 고정되도록 구멍에서 고무 마운트를 완전히 꺼냈는지 확인합니다.

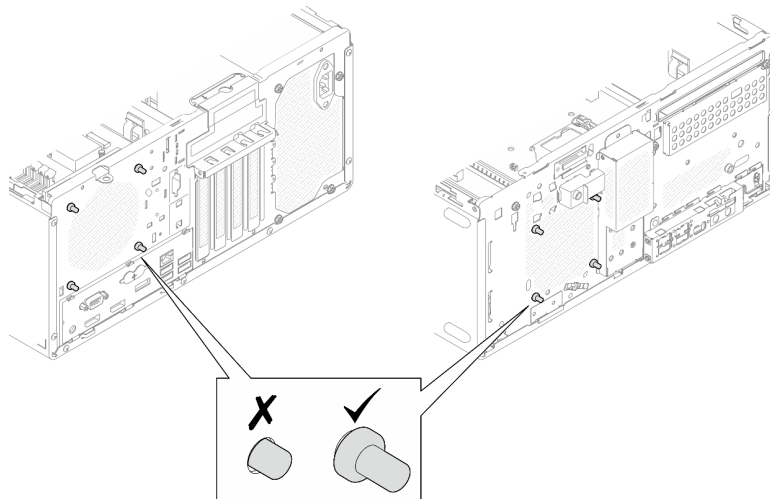


그림 66. 앞면 팬 및 뒷면 팬 고무 마운트 설치

단계 3. 시스템 보드에 팬 케이블을 연결하십시오 ("내장 케이블 배선" 18페이지 참조).

메모리 모듈 설치

다음 절차에 따라 메모리 모듈을 설치하십시오.

S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

이 작업 정보

중요: 작업을 수행하는 동안 메모리 모듈 설치 규칙을 고려하고 준수해야 합니다("메모리 모듈 설치 규정" 43페이지 참조).

주의:

- "안전 점검 목록" 41페이지 및 "설치 지침" 39페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 구성 요소가 들어 있는 정전기 방지 포장재를 서버의 도포되지 않은 금속 표면에 접촉시킨 다음 포장재에서 꺼내고 정전기 방지 표면에 놓으십시오.

메모리 모듈은 정전기 방전에 민감하며 특수 처리가 필요합니다. "정전기에 민감한 장치 취급" 42페이지의 표준 가이드라인 외에도 다음을 따르십시오.

- 메모리 모듈을 제거하거나 설치할 때는 항상 정전기 방전 스트랩을 착용하십시오. 정전기 방전 장갑도 사용할 수 있습니다.
- 각 메모리 모듈을 서로 분리하여 보관하십시오. 보관 중에 메모리 모듈을 서로 겹쳐서 쌓지 마십시오.
- 금속 메모리 모듈 커넥터 접촉부가 어디에도 닿지 않도록 하십시오.
- 조심스럽게 메모리 모듈을 다루십시오. 메모리 모듈을 구부리거나 비틀거나 떨어뜨리지 마십시오.

절차 보기

이 절차에 대한 비디오는 YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-AU3iY3F7lq3qfqr5caGbIu>에서 볼 수 있습니다.

이 작업 정보

- 단계 1. 메모리 모듈 슬롯을 찾고 "메모리 모듈 설치 규정" 43페이지에 따라 메모리 모듈 설치 순서를 판단하십시오.
- 단계 2. 메모리 모듈 커넥터의 양쪽 고정 클립이 열림 위치에 있는지 확인하십시오.
 - a. ❶ 뾰족한 도구의 끝으로 고정 클립을 조심스럽게 누르십시오.
 - b. ❶ 메모리 모듈 슬롯의 양쪽 끝에 있는 고정 클립을 바깥쪽으로 미십시오.

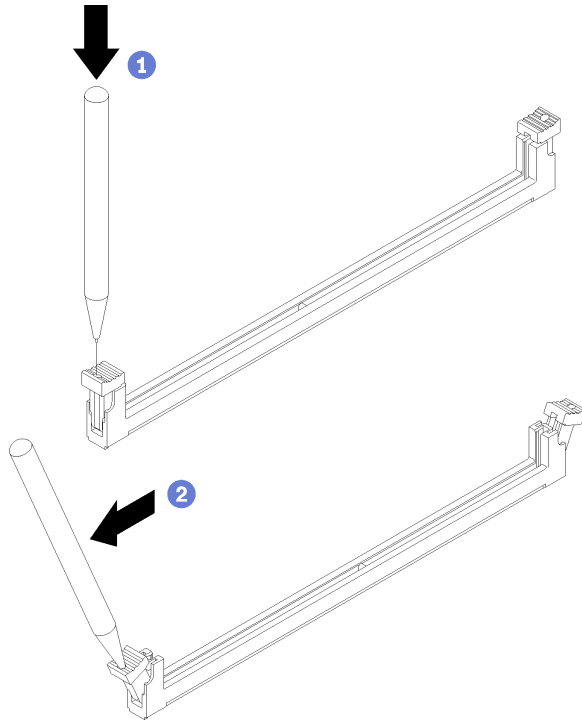


그림 67. 메모리 모듈 고정 클립 열기

단계 3. 메모리 모듈을 슬롯에 맞춘 다음 고정 클립이 잠금 위치에 자리 잡아 딸깍 소리가 날 때까지 메모리 모듈의 양쪽 끝에 있는 슬롯에 메모리 모듈을 평평하게 누르십시오.

참고: 고정 클립의 작은 탭이 메모리 모듈의 홈과 맞물려 있는지 확인하십시오. 메모리 모듈과 고정 클립 사이에 틈이 있으면 메모리 모듈이 올바르게 설치되지 않은 것입니다. 메모리 모듈을 제거하고 다시 설치하십시오.

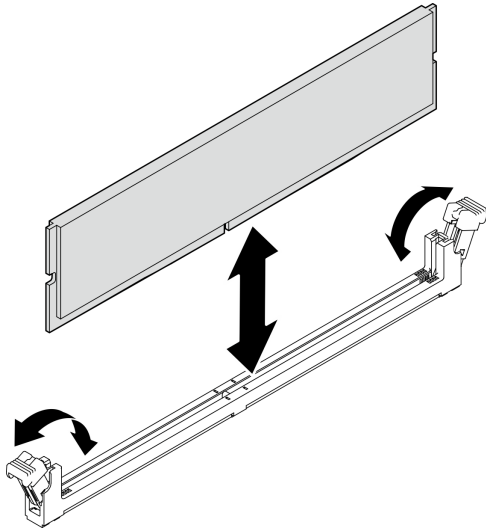


그림 68. 메모리 모듈 설치

M.2 드라이브 설치

다음 절차에 따라 M.2 드라이브를 설치하십시오.

S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

이 작업 정보

주의:

- "안전 점검 목록" 41페이지 및 "설치 지침" 39페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 구성 요소가 들어 있는 정전기 방지 포장재를 서버의 도포되지 않은 금속 표면에 접촉시킨 다음 포장재에서 꺼내고 정전기 방지 표면에 놓으십시오.

절차 보기

이 절차에 대한 비디오는 YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-AU3iY3F7lq3qfqr5caGbIu>에서 볼 수 있습니다.

이 작업 정보

- 단계 1. 드라이브 베이 2에서 2.5 드라이브가 제거되었는지 확인하십시오("심플 스왑 드라이브 제거(베이 1-2)" 53페이지 참조).
- 단계 2. M.2 드라이브 고정장치의 기둥이 고정장치에서 들어 올려졌는지 확인하십시오.
- 단계 3. M.2 드라이브를 설치하십시오.

참고: M.2 드라이브 아래에 열 센서 케이블을 놓아야 합니다.

- a. ① M.2 드라이브를 기울여 M.2 커넥터에 삽입하십시오.
- b. ② M.2 드라이브 고정장치에 M.2 드라이브를 내려놓으십시오.
- c. ③ 고정장치 기둥을 고정장치에 삽입하여 M.2 드라이브를 제자리에 고정하십시오.

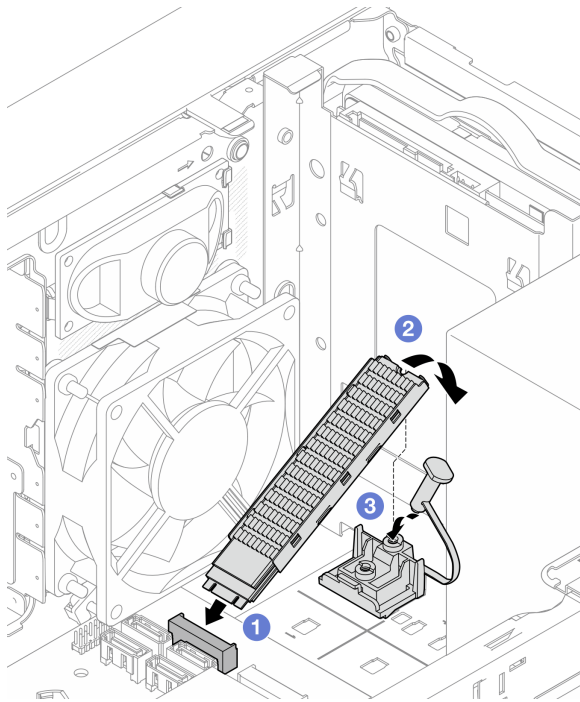


그림 69. M.2 드라이브 설치

M.2 드라이브 고정장치 설치

다음 절차에 따라 M.2 드라이브 고정장치를 설치하십시오.

S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

이 작업 정보

주의:

- "안전 점검 목록" 41페이지 및 "설치 지침" 39페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.

절차 보기

이 절차에 대한 비디오는 YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-AU3iY3F7lq3qfqr5caGbIu>에서 볼 수 있습니다.

완료한 후에

- 단계 1. M.2 드라이브 고정 장치를 새시의 슬롯 3개에 맞추고 고정장치를 새시로 내리십시오. 그런 다음 고정 장치를 2.5인치 드라이브 쪽으로 밀어 제자리에 고정합니다.

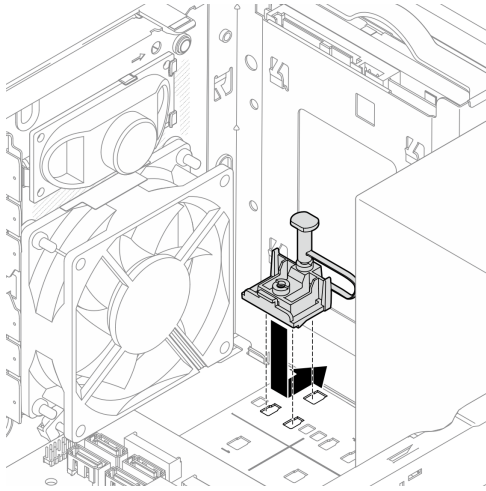


그림 70. M.2 드라이브 고정장치 설치

이 작업 정보

M.2 드라이브를 설치하십시오("M.2 드라이브 설치" 84페이지 참조).

PCIe 어댑터 설치

다음 절차에 따라 PCIe 어댑터를 설치하십시오.

S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

이 작업 정보

주의:

- "안전 점검 목록" 41페이지 및 "설치 지침" 39페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.

- 구성 요소가 들어 있는 정전기 방지 포장재를 서버의 도포되지 않은 금속 표면에 접촉시킨 다음 포장재에서 꺼내고 정전기 방지 표면에 놓으십시오.

참고:

- PCIe 어댑터가 그림과 약간 다를 수 있습니다.
- PCIe 어댑터와 함께 제공되는 설명서를 읽고 지침을 따르십시오.

PCIe 슬롯 지원

- PCIe 슬롯 1: PCI Express 4.0 x16(FHHL 75W PCIe 어댑터)
- PCIe 슬롯 2: PCI Express 3.0 x1(FHHL, 25W PCIe 어댑터)
- PCIe 슬롯 3: PCI Express 3.0 x4인치 x16 슬롯(FHHL, 25W PCIe 어댑터)

참고:

- RAID 어댑터는 PCIe 슬롯 1에 설치해야 합니다.
- Pentium 프로세서는 최대 PCI Express 3.0을 지원합니다.
- PCIe x8/x16 어댑터를 PCIe 슬롯 3에 설치하는 경우 PCIe 슬롯 3(x4)의 대역폭으로 인해 PCIe 어댑터 성능이 저하될 수 있습니다.
- 지원되는 PCIe 어댑터 목록은 <https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml>의 내용을 참조하십시오.
- PCIe 어댑터가 그림과 약간 다를 수 있습니다.
- PCIe 어댑터와 함께 제공되는 설명서를 읽고 지침을 따르십시오.

절차 보기

이 절차에 대한 비디오는 YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-AU3iY3F7lq3qfqr5caGbIu>에서 볼 수 있습니다.

이 작업 정보

- 단계 1. 새시에 브래킷이 설치되어 있다면 PCIe 어댑터 고정 브래킷을 열고 새시에서 브래킷을 제거하십시오. 브래킷은 나중에 사용할 수 있도록 보관하십시오.

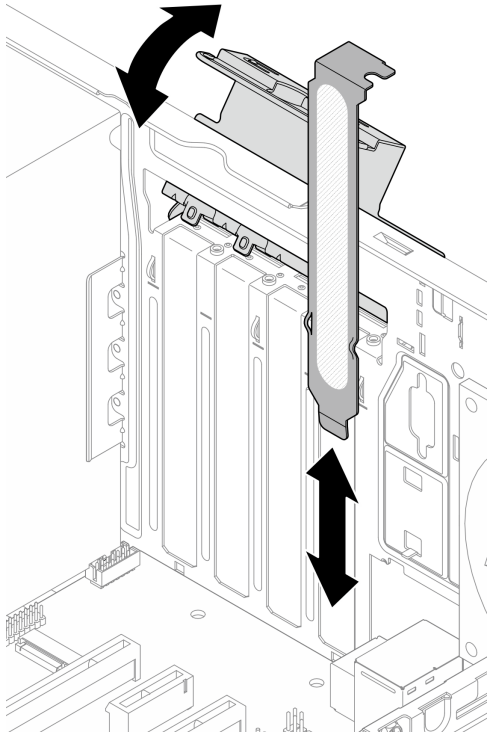


그림 71. PCIe 어댑터 브래킷 제거

단계 2. 적용 가능한 PCIe 슬롯을 찾으십시오. PCIe 슬롯에 대한 자세한 내용은 "사양" 3페이지의 내용을 참조하십시오.

단계 3. PCIe 어댑터를 설치하십시오.

- a. ① PCIe 어댑터를 슬롯에 맞추십시오. 그런 다음 고정 클립이 딸각하고 잠금 위치가 되어 ② 슬롯에 단단히 고정될 때까지 PCIe 어댑터의 양쪽 끝을 부드럽게 누르십시오.
- b. ③ 딸각하고 잠금 위치가 될 때까지 PCIe 어댑터 고정장치를 새시 쪽으로 돌리십시오.

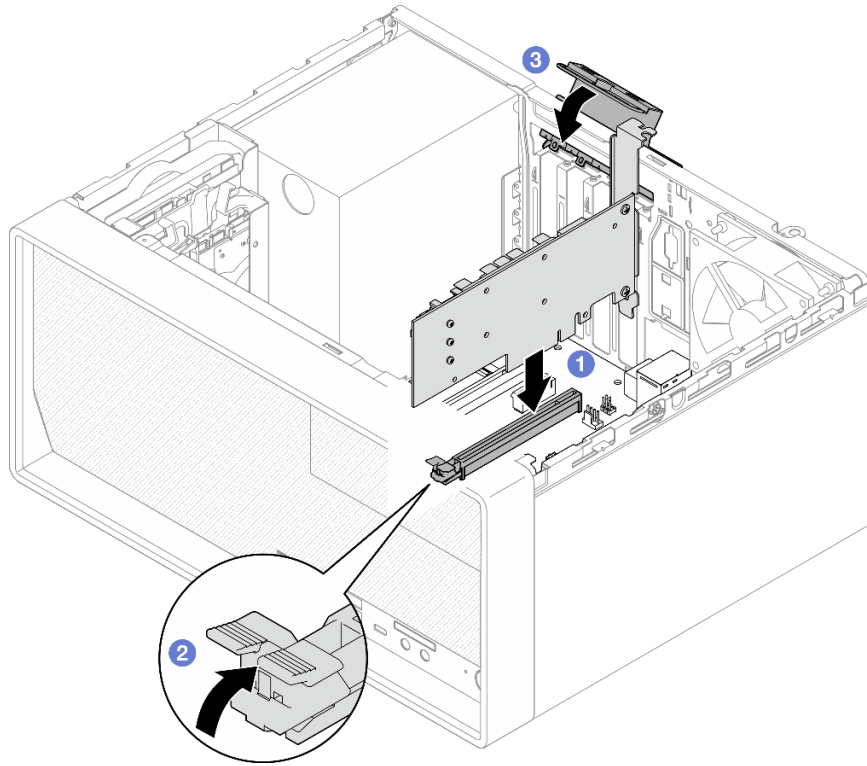


그림 72. PCIe 어댑터 설치

단계 4. PCIe 어댑터 케이블을 연결하십시오. RAID 어댑터 케이블 배선에 대한 자세한 내용은 "내장 케이블 배선" 18페이지의 내용을 참조하십시오.

CMOS 배터리(CR2032) 설치

서버에서 CMOS 배터리를 교체할 때 다음을 고려하십시오.

- CMOS 배터리를 교체하는 경우 동일한 제조업체에서 만든 동일한 유형의 다른 CMOS 배터리로 교체해야 합니다.
- CMOS 배터리를 교체한 후 서버를 다시 구성하고 시스템 날짜 및 시간을 재설정해야 합니다.
- 발생 가능한 위험을 방지하려면 다음 안전 경고문을 읽고 이를 준수해야 합니다.
- Lenovo는 사용자의 안전을 염두에 두고 이 제품을 설계했습니다. 발생 가능한 위험을 방지하기 위해서는 CMOS 배터리를 올바르게 취급해야 합니다. CMOS 배터리를 설치하는 경우 다음 지시 사항을 준수하십시오.

참고: 미국에서는 배터리 폐기에 관한 정보는 1-800-IBM-4333에 문의하십시오.

- 원래 CMOS 배터리를 중금속 배터리 또는 중금속 구성 요소가 포함된 배터리로 교체할 경우 다음 환경 문제를 고려해야 합니다. 중금속이 포함된 배터리 및 축전지는 일반 가정용 쓰레기와 함께 폐기해서는 안 됩니다. 배터리 및 축전지는 제조업체, 유통업체, 또는 대리점에서 무료로 수거하여 재활용하거나 적절한 방법으로 폐기되어야 합니다.

S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

S004



경고:

리튬 배터리를 교체할 때는 Lenovo 지정 부품 번호 또는 제조업체에서 권장하는 동일 규격의 배터리만 사용하십시오. 사용 중인 시스템에 리튬 배터리가 들어 있는 모듈이 있는 경우, 같은 제조업체의 동일한 모듈 규격의 배터리로만 교체하십시오. 이 배터리에는 리튬이 함유되어 있어 잘못 사용하거나 취급 또는 폐기할 경우 폭발의 위험이 있습니다.

다음 사항을 준수하십시오.

- 배터리를 물 속에 던지거나 침수시키지 마십시오.
- 100° C (212° F) 이상 가열하지 마십시오.
- 수리하거나 분해하지 마십시오.

배터리를 폐기할 때는 거주 지역의 법령 또는 규정에 따라 폐기하십시오.

S005



경고:

이 배터리는 리튬 이온 배터리입니다. 폭발할 위험이 있으니 배터리를 태우지 마십시오. 인증된 부품으로만 교체하십시오. 배터리의 재활용 및 폐기 시 거주 지역의 규정을 준수해야 합니다.

이 작업 정보

주의:

- "안전 점검 목록" 41페이지 및 "설치 지침" 39페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 구성 요소가 들어 있는 정전기 방지 포장재를 서버의 도포되지 않은 금속 표면에 접촉시킨 다음 포장재에서 꺼내고 정전기 방지 표면에 놓으십시오.

절차 보기

이 절차에 대한 비디오는 YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-AU3iY3F7lq3qfqr5caGbIu>에서 볼 수 있습니다.

절차

단계 1. 양극(+) 기호가 위를 향하게 하여 CMOS 배터리를 소켓 위에 놓은 다음 딸각하고 제자리에 들어갈 때까지 배터리를 시트에 눌러 넣으십시오.

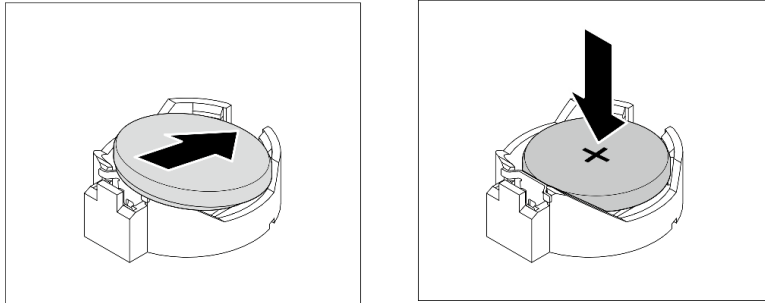


그림 73. CMOS 배터리 설치

완료한 후에

날짜, 시간 및 모든 암호를 재설정하십시오.

앞면 베젤 설치

다음 절차에 따라 앞면 베젤을 설치하십시오.

S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

이 작업 정보

주의:

- "안전 점검 목록" 41페이지 및 "설치 지침" 39페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.

절차 보기

이 절차에 대한 비디오는 YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-AU3iY3F7lq3qfqr5caGbIu>에서 볼 수 있습니다.

절차

단계 1. 앞면 베젤을 설치하십시오.

- 1 앞면 베젤 아래쪽에 있는 플라스틱 탭 3개를 새시 앞면의 해당 슬롯에 삽입하십시오.
- 2 딸각하고 제자리에 설치될 때까지 앞면 베젤을 새시를 향해 돌리십시오.

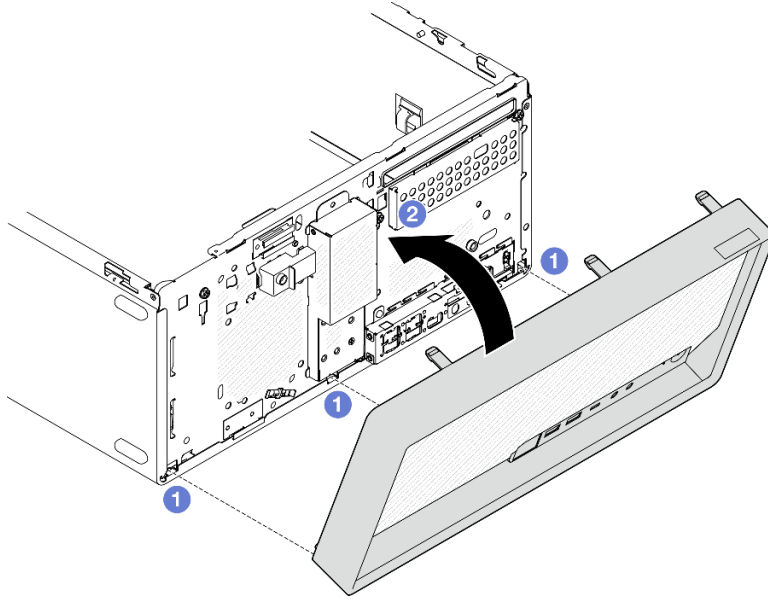


그림 74. 전면 베젤 설치

서버 덮개 설치

다음 절차에 따라 서버 덮개를 설치하십시오.

S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

S014



경고:

위험한 전압, 전류 및 에너지가 흐르고 있습니다. 레이블이 부착된 덮개는 자격을 갖춘 서비스 기술자만 제거할 수 있습니다.

S033



경고:

위험한 에너지가 흐르고 있습니다. 금속이 합선될 때 위험 에너지 전압이 가열되어 금속이 조각나거나, 불타거나, 아니면 둘 다 발생할 수 있습니다.

이 작업 정보

주의:

- "안전 점검 목록" 41페이지 및 "설치 지침" 39페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 어댑터 및 기타 구성 요소가 모두 설치되어 올바르게 고정되어 있는지, 그리고 서버 내부에 헐거운 도구나 부품이 남아 있지 않은지 확인하십시오.
- 모든 내부 케이블이 올바르게 배선되었는지 확인하십시오. 자세한 정보는 "내장 케이블 배선" 18페이지의 내용을 참조하십시오.
- 새 서버 덮개를 설치하는 경우 필요하면 새 서버 덮개 내부에 서비스 레이블을 부착하십시오.

참고: 새 서버 덮개에는 서비스 레이블이 부착되어 있지 않습니다. 서비스 레이블이 필요한 경우 새 서버 덮개와 함께 주문하십시오. 서비스 레이블은 무료입니다.

절차 보기

이 절차에 대한 비디오는 YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-AU3iY3F7lq3qfqr5caGbIu>에서 볼 수 있습니다.

절차

단계 1. (옵션) 케이스 바를 설치하십시오.

- a. 케이스 바의 탭을 새시 뒷면의 슬롯에 삽입하십시오.
- b. 케이스 바의 반대편 끝에 있는 탭을 새시 앞면의 슬롯에 맞추고 케이스 바가 제자리에 고정될 때까지 새시 앞쪽을 향해 케이스 바를 돌리십시오.

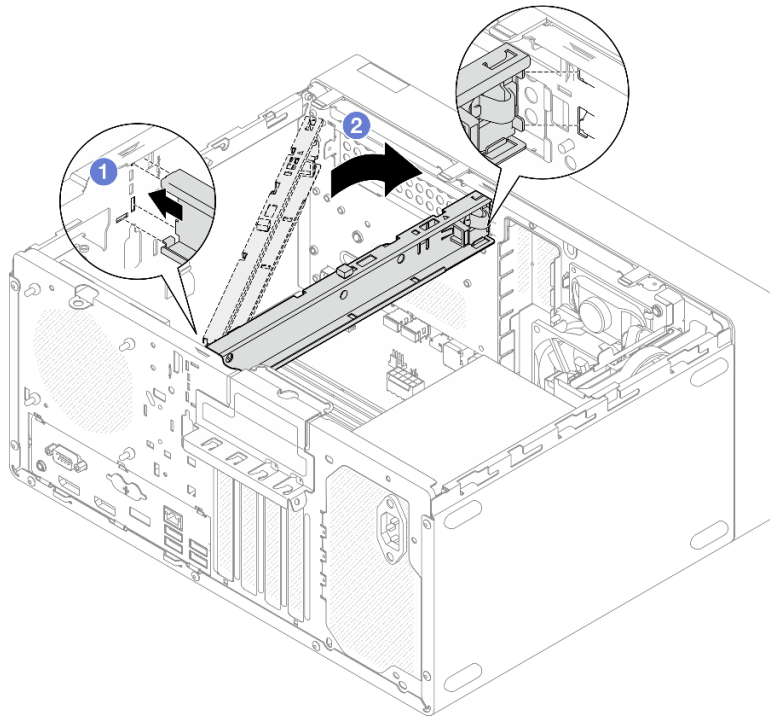


그림 75. 케이스 바 설치

단계 2. 서버 덮개를 설치하십시오.

- a. ① 서버 덮개를 새시 측면의 슬롯에 맞추십시오. 덮개의 모든 탭이 새시에 올바르게 맞물려 있는지 확인하십시오. 그런 다음 제자리에 고정될 때까지 덮개를 앞면 베젤 쪽으로 미십시오.
- b. ② 드라이버를 사용해 나사를 2개를 조여 덮개를 새시에 고정하십시오.

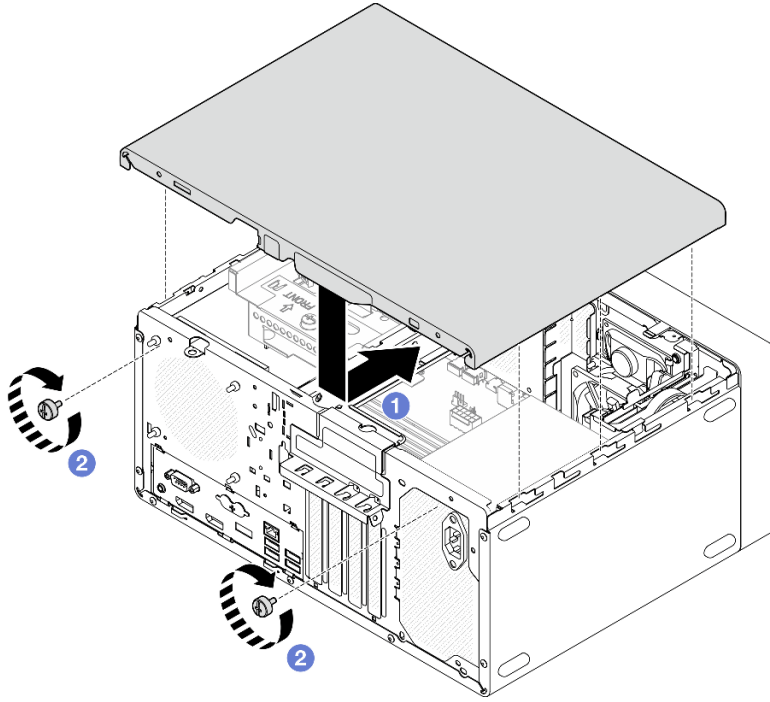


그림 76. 서버 덮개 설치

레일에 서버 설치

다음 절차에 따라 레일에 서버를 설치하십시오.

S002



경고:

장치의 전원 제어 버튼과 전원 공급 장치의 전원 스위치는 장치에 공급되는 전류를 차단하지 않습니다. 또한 장치에는 둘 이상의 전원 코드가 있을 수 있습니다. 장치로 공급되는 전류를 제거하려면 모든 전원 코드가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

S014



경고:
위험한 전압, 전류 및 에너지가 흐르고 있습니다. 레이블이 부착된 덮개는 자격을 갖춘 서비스 기술자만 제거할 수 있습니다.

S033



경고:
위험한 에너지가 흐르고 있습니다. 금속이 합선될 때 위험 에너지 전압이 가열되어 금속이 조각나거나, 불타거나, 아니면 둘 다 발생할 수 있습니다.

이 작업 정보

주의:

- "안전 점검 목록" 41페이지 및 "설치 지침" 39페이지의 내용을 읽고 안전하게 작업하십시오.
- 서버와 주변 장치를 끄고 전원 코드 및 모든 외부 케이블을 제거하십시오("서버 전원 끄기" 98페이지 참조).

참고: 랙에 레일을 설치하려면 https://serveroption.lenovo.com/rail_options/rail_options_tower_servers의 레일 설치 안내서를 참조하십시오.

절차 보기

이 절차에 대한 비디오는 YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-AU3iY3F7lq3qfqr5caGbIu>에서 볼 수 있습니다.

절차

단계 1. 그림과 같이 브래킷 4개를 트레이에 설치하십시오.

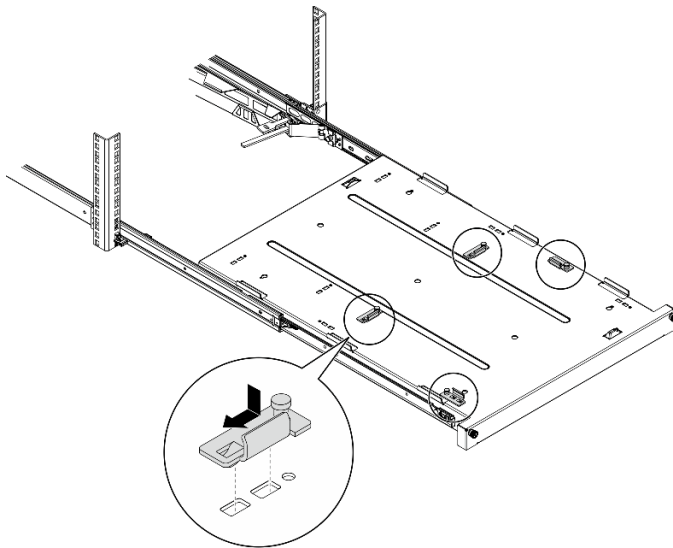


그림 77. 트레이에 브래킷 설치

단계 2. 그림과 같이 트레이에 고무 안전 패드 4개를 설치하십시오.

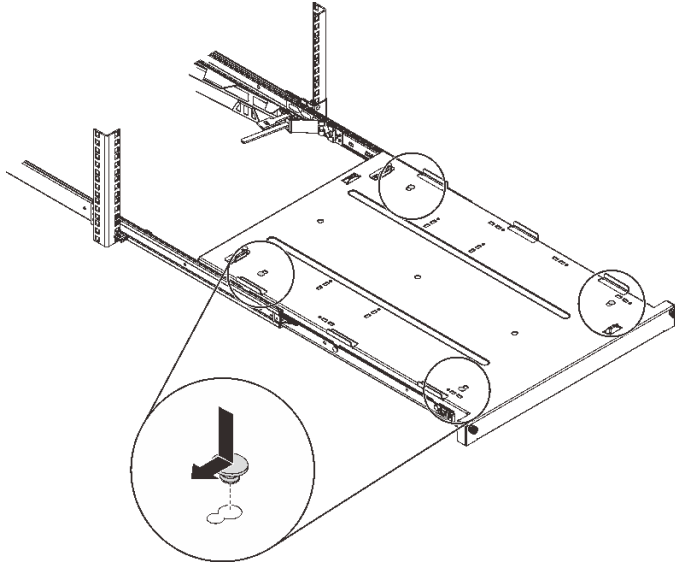


그림 78. 트레이에 고무 안전 패드 설치

단계 3. 서버 덮개가 위를 향하고 앞면 베젤이 레일의 앞쪽을 향하도록 서버를 맞춘 다음 서버를 트레이 앞쪽의 브래킷과 탭에 맞추고 서버를 트레이에 조심스럽게 놓으십시오.

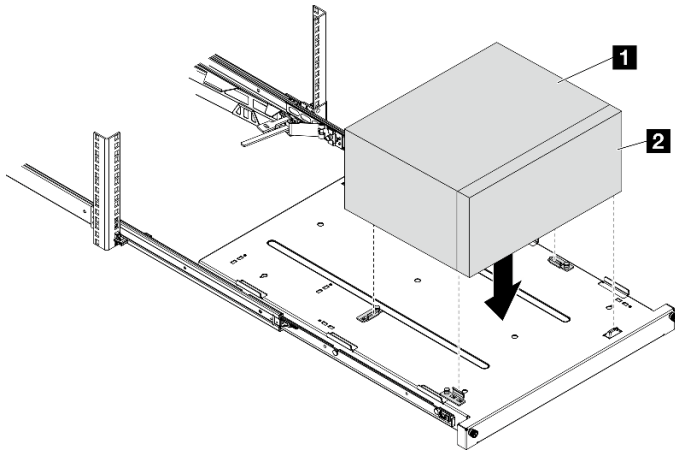


그림 79. 트레이에 서버 설치

1 서버 덮개
2 서버 앞면 베젤

- 단계 4. 랙 캐비닛에 서버를 설치하십시오.
- a. **1** 양쪽의 레일 래치를 들어 올리십시오.
 - b. **2** 트레이를 랙 캐비닛으로 부드럽게 밀어 넣으십시오.

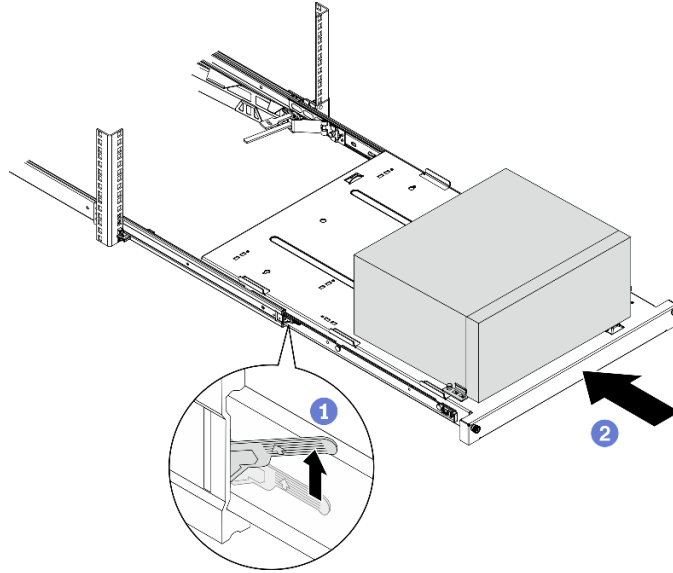


그림 80. 랙 캐비닛에 서버 설치

단계 5. M6 x 16 나사 두 개로 랙 캐비닛 앞면에 트레이를 고정하십시오.

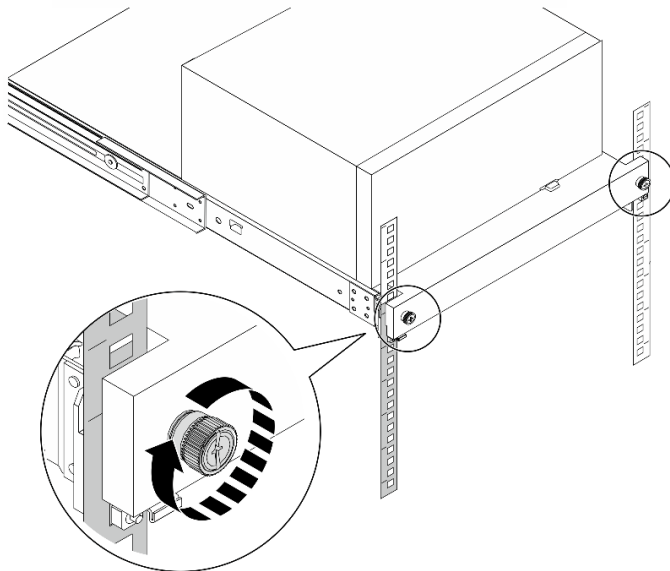


그림 81. 나사로 트레이 고정

서버 케이블 연결

외부 케이블을 모두 서버에 연결하십시오. 일반적으로 서버를 전원, 데이터 네트워크 및 스토리지에 연결하고 관리 네트워크에도 연결해야 합니다.

전원에 연결

서버를 전원에 연결하십시오.

네트워크에 연결

서버를 네트워크에 연결하십시오.

스토리지에 연결

서버를 스토리지 장치에 연결하십시오.

서버 전원 켜기

다음과 같은 방법으로 서버를 켤 수 있습니다(전원 LED 켜짐).

- 전원 버튼을 누르십시오. 운영 체제가 실행되기 전에 Enter를 누르면 시동 인터럽트 메뉴로 들어갑니다. 이 메뉴에서는 몇 가지 옵션을 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.
 - Esc를 누르면 정상 시동으로 다시 시작합니다.
 - F1을 누르면 Setup Utility로 들어갑니다.
 - F10을 누르면 하드웨어를 진단합니다.
 - F12를 눌러 임시 시동 장치를 선택합니다.
 - Ctrl + P를 누르면 관리 엔진 설정 화면으로 들어가거나 원격 연결을 시작합니다.
 - Enter를 누르면 일시 정지합니다.
- 전원이 중단된 후에 서버가 자동으로 다시 시작될 수 있습니다.

참고: 부팅 화면에 "시스템 보안 - 시스템이 부주의하게 변경됨" 메시지가 표시되면 서버 덮개가 제대로 설치되지 않았음을 나타냅니다. 서버 덮개를 제거하고 다시 설치("서버 덮개 제거" 47페이지 및 "서버 덮개 설치" 92페이지 참조)한 다음 서버를 다시 시작하십시오.

서버 전원 끄기에 대한 정보는 "서버 전원 끄기" 98페이지의 내용을 참조하십시오.

서버 설치 확인

서버의 전원을 켜 후 LED가 켜져 있고 흰색인지 확인하십시오.

서버 전원 끄기

서버는 전원에 연결되어 있을 때 대기 상태를 유지합니다. 서버의 모든 전원을 끄려면(시스템 전원 LED 꺼짐) 모든 전원 케이블을 분리해야 합니다.

서버를 대기 상태로 두려면(시스템 전원 LED가 초당 1회 깜박임) 다음을 수행하십시오.

- 운영 체제를 사용하여 정상 종료를 시작하십시오(운영 체제에서 지원되는 경우).
- 시동 버튼을 눌러 정상 종료를 시작하십시오(운영 체제에서 지원되는 경우).
- 강제 종료하려면 전원 버튼을 4초 이상 누르십시오.

제 4 장 시스템 구성

시스템을 구성하려면 다음 절차를 완료하십시오.

참고: ST50 V2에서는 XClarity Administrator, XClarity Controller, XClarity Energy Manager 및 XClarity Essentials 등의 일부 Lenovo 시스템 관리 응용 프로그램이 지원되지 않습니다.

펌웨어 업데이트

최신 펌웨어 업데이트 패키지를 보려면 Lenovo Datacenter Support 사이트로 이동하십시오.

플래시 장치에서 펌웨어를 업데이트하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. 다음 사이트로 이동하십시오. <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/st50v2/downloads/driver-list/> ST50 V2의 다운로드 가능한 모든 펌웨어 패키지는 이 사이트에서 제공됩니다.
2. 최신 버전의 펌웨어 업데이트 패키지를 다운로드하십시오.
3. 이 패키지에 포함된 지시사항에 따라 펌웨어를 업데이트하십시오.

참고: 지시사항에 따라 운영 체제에서 펌웨어 업데이트를 수행하십시오.

펌웨어 구성

서버의 펌웨어 설정 방법에 대해 알아보려면 이 섹션을 읽으십시오.

Setup Utility 프로그램 시작

다음 절차에 따라 Setup Utility 프로그램을 시작하십시오.

Setup Utility 프로그램을 시작하려면 다음 단계를 완료하십시오.

- 단계 1. 서버를 켜거나 다시 시작하십시오.
- 단계 2. 운영 체제가 시작되기 전에 F1을 반복적으로 눌렀다 놓으십시오. 텍스트 기반 BIOS 인터페이스로 연결됩니다.

참고: BIOS 암호가 설정되어 있으면 올바른 암호를 입력해야만 Setup Utility 프로그램이 열립니다.

Setup Utility 프로그램의 표시 언어 변경

Setup Utility 프로그램은 세 가지 표시 언어(영어 및 중국어 간체)를 지원합니다.

- 단계 1. Setup Utility 프로그램을 시작하십시오("Setup Utility 프로그램 시작" 99페이지 참조).
- 단계 2. 기본 인터페이스에서 언어를 찾고 Enter를 누르십시오.
- 단계 3. 표시 언어를 선택하십시오.

장치 사용 또는 사용 안 함

이 절에서는 USB 커넥터 또는 저장 장치 드라이브와 같은 하드웨어 장치를 사용 또는 사용 안 함으로 설정하는 방법에 대한 정보를 제공합니다.

장치를 사용 또는 사용 안 함으로 설정하려면 다음 단계를 완료하십시오.

- 단계 1. Setup Utility 프로그램을 시작하십시오("Setup Utility 프로그램 시작" 99페이지 참조).
- 단계 2. 장치를 선택하십시오.
- 단계 3. 사용 또는 사용 안 함으로 설정할 장치를 선택하고 Enter를 누르십시오.
- 단계 4. 원하는 설정을 선택하고 Enter를 누르십시오.
- 단계 5. 설정을 저장하고 Setup Utility 프로그램을 종료하려면 F10을 누른 다음 표시되는 창에서 예를 선택하고 Enter를 누르십시오.

자동 전원 켜기 사용 또는 사용 안 함

Setup Utility 프로그램의 자동 전원 켜기 기능은 다양한 전원 켜기 옵션을 제공합니다.

자동 전원 켜기를 사용 또는 사용 안 함으로 설정하려면 다음 단계를 완료하십시오.

- 단계 1. Setup Utility 프로그램을 시작하십시오("Setup Utility 프로그램 시작" 99페이지 참조).
- 단계 2. 전원 → 강화된 절전 모드를 선택하고 Enter를 누르십시오.
- 단계 3. 사용 또는 사용 안 함으로 설정할 기능을 선택하고 Enter를 누르십시오.
- 단계 4. 원하는 옵션을 선택하고 Enter를 누르십시오.
- 단계 5. 설정을 저장하고 Setup Utility 프로그램을 종료하려면 F10을 누른 다음 표시되는 창에서 예를 선택하고 Enter를 누르십시오.

음향/열 최적 성능

지능형 냉각 성능 모드 메뉴를 사용하면 최적의 음향 또는 열 상태가 되도록 서버 성능을 조정할 수 있습니다.

참고: Load Optimal Defaults가 선택되면 지능형 냉각 성능 모드가 기본 설정을 최상의 성능으로 되돌립니다. 시스템 구성에 따라 성능 모드를 설정해야 합니다.

성능 모드 메뉴에서는 세 가지 모드를 사용할 수 있습니다.

- **최상의 사용 환경:** 이 모드를 사용하면 서버가 정상 열 수준에서 소음이 덜 발생하는 상태로 작동합니다. 이 모드는 다음 구성에 적용됩니다.
 - 최대 2개의 드라이브, 0 또는 1개의 M.2 드라이브 모듈, 0 또는 1개의 슬라임 OSS
 - 최대 1개의 PCIe 어댑터(GPU 어댑터 제외)
- **최상의 성능:** 이 모드를 사용하면 서버가 정상 음향 성능 상태의 최저 열 수준에서 작동합니다. 이 모드는 다음 구성에 적용됩니다.
 - 최대 3개의 드라이브, 0 또는 1개의 M.2 드라이브 모듈, 0 또는 1개의 슬라임 OSS
 - 최대 1개의 PCIe 어댑터(GPU 어댑터 제외)
- **최대 속도:** 이 모드를 사용하면 서버가 최적의 성능으로 작동합니다. 이 모드에 대한 드라이브 또는 어댑터 구성에는 제한이 없지만 더 많은 소음이 발생합니다.

더 나은 음향과 열 성능 모드 사이를 전환하려면 다음 단계를 완료하십시오.

- 단계 1. Setup Utility 프로그램을 시작하십시오("Setup Utility 프로그램 시작" 99페이지 참조).
- 단계 2. 전원 → 지능형 냉각을 선택하고 Enter를 누르십시오.
- 단계 3. 성능 모드를 선택하고 Enter를 누르십시오.
- 단계 4. 원하는 옵션을 선택하고 Enter를 누르십시오.
- 단계 5. 설정을 저장하고 Setup Utility 프로그램을 종료하려면 F10을 누른 다음 표시되는 창에서 예를 선택하고 Enter를 누르십시오.

구성 변경 감지

성 변경 감지 기능을 사용하는 경우 일부 하드웨어 장치(예: 저장 장치 드라이브 또는 메모리 모듈)의 구성 변경이 감지되면 POST에 오류 메시지가 표시됩니다.

구성 변경 감지를 사용 또는 사용 안 함으로 설정하려면 다음 단계를 완료하십시오.

단계 1. Setup Utility 프로그램을 시작하십시오("Setup Utility 프로그램 시작" 99페이지 참조).

단계 2. 보안 → 구성 변경 감지를 선택하고 Enter를 누르십시오.

단계 3. 원하는 옵션을 선택하고 Enter를 누르십시오.

단계 4. 설정을 저장하고 Setup Utility 프로그램을 종료하려면 F10을 누른 다음 표시되는 창에서 예를 선택하고 Enter를 누르십시오.

오류 메시지를 무시하고 운영 체제에 로그인하려면 다음 중 하나를 수행하십시오.

- F2를 누르십시오.
- 시작 후 Setup Utility 프로그램을 종료하십시오("Setup Utility 프로그램 시작" 99페이지 및 "Setup Utility 프로그램 종료" 103페이지 참조).

암호 사용

서버에 대한 무단 액세스를 방지하도록 암호를 설정할 수 있습니다.

암호로 데이터 보안을 강화할 수 있지만 필수는 아닙니다. 암호를 설정하려면 다음 주제를 읽으십시오.

Setup Utility 프로그램을 시작하려면 다음 단계를 완료하십시오.

암호 유형

다음 유형의 암호를 Setup Utility 프로그램에서 사용할 수 있습니다.

- 시동 암호

시동 암호가 설정되면 서버를 켤 때마다 유효한 암호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 유효한 암호를 입력해야만 서버를 사용할 수 있습니다.

- 관리자 암호

관리자 암호를 설정하면 권한이 없는 사용자가 구성 설정을 변경하지 못하게 됩니다. 여러 서버의 구성 설정을 관리할 책임이 있는 경우 관리자 암호를 설정할 수 있습니다.

관리자 암호가 설정되면 Setup Utility 프로그램에 액세스할 때마다 유효한 암호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 유효한 암호를 입력해야만 Setup Utility 프로그램에 액세스할 수 있습니다.

시동 암호와 관리자 암호를 모두 설정한 경우 두 암호 중 하나를 입력할 수 있습니다. 그러나 구성 설정을 변경하려면 관리자 암호를 사용해야 합니다.

- 하드 디스크 암호

하드 디스크 암호를 설정하면 내부 저장 장치 드라이브(예: 하드 디스크 드라이브)의 데이터에 대한 무단 액세스를 방지합니다. 하드 디스크 암호가 설정되면 저장 장치 드라이브에 액세스할 때마다 유효한 암호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다.

참고:

- 한 서버에서 저장 장치 드라이브를 제거하고 다른 서버에 설치하더라도 하드 디스크 암호는 여전히 유효합니다.
- 하드 디스크 암호를 잊어버린 경우 암호를 재설정하거나 저장 장치 드라이브에서 데이터를 복구할 수 없습니다.

암호 고려사항

암호는 최대 64자의 영문자와 숫자의 조합을 사용할 수 있습니다. 보안상의 이유로 쉽게 해킹할 수 없는 강력한 암호를 사용하는 것이 좋습니다.

참고: Setup Utility 프로그램 암호는 대소문자를 구분합니다.

강력한 암호를 설정하려면 다음 지침을 고려하십시오.

- 길이가 8자 이상이어야 함
- 하나 이상의 알파벳 문자와 하나 이상의 숫자가 포함되어야 함
- 귀하의 이름이나 귀하의 사용자 이름이 아니어야 함
- 일반적인 단어 또는 일반적인 이름이 아니어야 함
- 이전 암호와 비슷하지 않아야 함

암호 설정, 변경 또는 삭제

암호를 설정, 변경 또는 삭제하려면 다음 단계를 완료하십시오.

- 단계 1. Setup Utility 프로그램을 시작하십시오("Setup Utility 프로그램 시작" 99페이지 참조).
- 단계 2. 보안을 선택하십시오.
- 단계 3. 암호 유형에 따라 감독자 암호 설정을 선택하고 Enter를 누르십시오.
- 단계 4. 화면 오른쪽의 지침에 따라 암호를 설정, 변경 또는 삭제하십시오.

참고: 암호는 최대 64자의 영문자와 숫자의 조합을 사용할 수 있습니다. 자세한 정보는 암호 고려사항을 참조하십시오.

- 단계 5. 설정을 저장하고 Setup Utility 프로그램을 종료하려면 F10을 누른 다음 표시되는 창에서 예를 선택하고 Enter를 누르십시오.

잃어버리거나 잊어버린 암호 지우기(CMOS 정리)

잃어버리거나 잊어버린 암호를 지우려면 다음 단계를 완료하십시오.

- 단계 1. 드라이브에서 미디어를 제거하고 연결된 모든 장치와 서버의 전원을 끄십시오. 그런 다음 전원 콘센트에서 모든 전원 코드를 분리하고 서버에 연결된 모든 케이블을 분리하십시오.
- 단계 2. 서버 덮개를 제거하십시오("서버 덮개 제거" 47페이지 참조).
- 단계 3. CMOS 배터리(CR2032)를 제거하십시오("CMOS 배터리 제거(CR2032)" 51페이지 참조).
- 단계 4. 10~15초 동안 기다린 후 CMOS 배터리(CR2032)를 다시 설치하십시오("CMOS 배터리(CR2032) 설치" 89페이지 참조).
- 단계 5. 서버 덮개를 다시 설치하고 전원 코드를 다시 연결하십시오("서버 덮개 설치" 92페이지 참조).
- 단계 6. 서버를 켜십시오. 운영 체제가 시작되기 전에 F1을 누르면 Setup Utility로 들어갑니다.
- 단계 7. Setup Utility에서 날짜, 시간 및 기타 설정이 정확한지 확인하십시오.
- 단계 8. 설정을 저장하고 Setup Utility 프로그램을 종료하려면 F10을 누른 다음 표시되는 창에서 예를 선택하고 Enter를 누르십시오.

시동 장치 선택

서버가 예상되는 장치에서 시작되지 않으면 시동 장치 순서를 변경하거나 임시 시동 장치를 선택할 수 있습니다.

시동 장치 순서를 영구적으로 변경

시동 장치 순서를 영구적으로 변경하려면 다음 단계를 완료하십시오.

- 단계 1. 스토리지 장치 유형에 따라 다음 중 하나를 수행하십시오.
 - 스토리지 장치가 내부에 있으면 단계 2 다음 단계 103페이지를 건너뛰십시오.
 - 스토리지 장치가 디스크인 경우 서버가 켜져 있는지 확인하십시오. 그런 다음 디스크를 광 드라이브에 넣으십시오.
 - 스토리지 장치가 디스크가 아닌 외부 장치인 경우 스토리지 장치를 서버에 연결하십시오.
- 단계 2. Setup Utility 프로그램을 시작하십시오("Setup Utility 프로그램 시작" 99페이지 참조).
- 단계 3. 시작 → 부팅 우선 순위를 선택하십시오.
- 단계 4. 화면 오른쪽의 지침에 따라 시동 장치 순서를 변경하십시오.
- 단계 5. 설정을 저장하고 Setup Utility 프로그램을 종료하려면 F10을 누른 다음 표시되는 창에서 예를 선택하고 Enter를 누르십시오.

임시 시동 장치 선택

참고: 모든 디스크 및 저장 장치 드라이브를 시동 장치로 사용할 수 있는 것은 아닙니다.

임시 시동 장치를 선택하려면 다음 단계를 완료하십시오.

- 단계 1. 스토리지 장치 유형에 따라 다음 중 하나를 수행하십시오.
 - 스토리지 장치가 내부에 있으면 단계 2 다음 단계 103페이지를 건너뛰십시오.
 - 스토리지 장치가 디스크인 경우 서버가 켜져 있는지 확인하십시오. 그런 다음 디스크를 광 드라이브에 넣으십시오.
 - 스토리지 장치가 디스크가 아닌 외부 장치인 경우 스토리지 장치를 서버에 연결하십시오.
- 단계 2. 서버를 켜거나 다시 시작하십시오. 운영 체제가 시작되기 전에 시동 장치 메뉴가 표시될 때까지 F12를 반복적으로 눌렀다 놓으십시오.
- 단계 3. 원하는 스토리지 장치를 선택하고 Enter를 누르십시오. 선택한 장치에서 서버가 시작됩니다.

Setup Utility 프로그램 종료

다음 절차에 따라 Setup Utility 프로그램을 종료하십시오.

Setup Utility 프로그램을 종료하려면 다음 단계 중 하나를 완료하십시오.

- 새 설정을 저장하려면 F10을 누른 다음 표시되는 창에서 예를 선택하고 Enter를 누르십시오.
- 새 설정을 저장하지 않으려면 종료 → 변경 내용 무시 및 종료를 선택하고 Enter를 누른 다음 표시되는 창에서 예를 선택하고 Enter를 누르십시오.

메모리 구성

메모리 성능은 메모리 모드, 메모리 속도, 메모리 랭크, 메모리 구성 및 프로세서 같은 몇 가지 변수에 따라 다릅니다.

메모리 성능 및 메모리 구성에 대한 자세한 정보는 다음 Lenovo Press 웹 사이트에 있습니다.

<https://lenovopress.com/servers/options/memory>

또한 다음 사이트에서 사용할 수 있는 메모리 구성 프로그램을 이용할 수 있습니다.

http://lconfig.lenovo.com/#/memory_configuration

구현하는 시스템 구성 및 메모리 모드에 따라 서버에 있는 메모리 모듈의 필수 설치 순서에 대한 구체적인 정보는 "DIMM 설치 규칙" 43페이지의 내용을 참조하십시오.

RAID 구성

RAID(Redundant Array of Independent Disk)를 이용한 데이터 저장은 여전히 서버의 스토리지 성능, 가용성 및 용량을 가장 일반적이고 비용 효율적으로 늘릴 수 있는 방법입니다.

RAID는 여러 드라이브가 I/O 요청을 동시에 처리하도록 하여 성능을 늘립니다. RAID는 정상 작동하는 드라이브의 데이터를 사용하여 오류가 발생한 드라이브의 누락된 데이터를 재구성(재작성)하여 드라이브 결함이 발생하는 경우의 데이터 손실을 방지할 수 있습니다.

RAID 배열(RAID 드라이브 그룹이라고도 함)은 드라이브 간에 데이터를 분배하는 특정한 공통 방법을 사용하는 물리적 드라이브 여러 개로 이루어진 그룹입니다. 가상 드라이브(가상 디스크 또는 논리 드라이브라고도 함)는 드라이브의 연속적인 데이터 세그먼트로 구성된 드라이브 그룹의 파티션입니다. 가상 드라이브는 호스트 운영 체제에 OS 논리 드라이브 또는 볼륨을 만들도록 파티션할 수 있는 물리적 디스크로 제공됩니다.

RAID에 대한 소개는 다음의 Lenovo Press 웹 사이트에서 확인할 수 있습니다.

<https://lenovopress.com/lp0578-lenovo-raid-introduction>

RAID 관리 도구 및 리소스에 대한 자세한 정보는 다음 Lenovo Press 웹 사이트에 있습니다.

<https://lenovopress.com/lp0579-lenovo-raid-management-tools-and-resources>

운영 체제 배포

도구 기반 배포

- 단일 서버
 - Lenovo XClarity Provisioning Manager Lite

https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/LXPML/os_installation.html

수동 배포

위의 도구에 액세스할 수 없는 경우 아래 지침에 따라 해당하는 OS 설치 가이드를 다운로드하고 가이드를 참조하여 운영 체제를 수동으로 배포하십시오.

1. <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os> 페이지로 이동하십시오.
2. 탐색 분할창에서 운영 체제를 선택하고 Resources (리소스)를 클릭하십시오.
3. "OS 설치 가이드" 영역을 찾아 설치 지침을 클릭하십시오. 그런 다음 지침에 따라 운영 체제 배포 작업을 완료합니다.

서버 구성 백업

서버를 설정하거나 구성을 변경한 후에는 전체 서버 구성을 백업하는 것이 좋습니다.

다음 서버 구성 요소에 대한 백업을 만드십시오.

- 운영 체제
 - 자신이 사용하는 운영 체제 및 사용자 데이터 백업 방법을 사용하여 서버의 운영 체제와 사용자 데이터를 백업하십시오.

VPD(필수 제품 데이터) 업데이트

시스템 보드를 교체한 후 VPD(필수 제품 데이터)를 업데이트해야 합니다.

- 단계 1. USB 플래시 드라이브를 서버에 넣고 포맷하십시오.
- 단계 2. 다음 사이트로 이동하십시오. <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/st50v2/downloads/driver-list/> 마더보드 장치(코어 칩셋, 온보드 비디오, PCIe 스위치)를 선택하고 The uEFI VPD SMBIOS Information Update Utility를 다운로드합니다.
- 단계 3. 이름이 efi 및 amideefix64.efi인 폴더를 복사하여 USB 플래시 드라이브의 루트 폴더에 복사하십시오. bootX64.efi의 경로가 FS0:\efi\boot\bootX64.efi인지 확인하십시오.
- 단계 4. 시스템을 다시 시작하십시오. 운영 체제가 시작되기 전에 F1을 누르면 Setup Utility로 들어갑니다. 보안 → 보안 부팅로 이동하여 이 옵션을 비활성화하십시오.
- 단계 5. 설정을 저장하고 Setup Utility 프로그램을 종료하려면 F10을 누른 다음 표시되는 창에서 예를 선택하고 Enter를 누르십시오.
- 단계 6. 시스템을 다시 시작하십시오. 운영 체제가 시작되기 전에 시동 장치 메뉴가 표시될 때까지 F12를 반복적으로 눌렀다 놓으십시오. 그런 다음 USB 플래시 드라이브를 선택하고 Enter를 누르십시오. USB 플래시 드라이브에서 서버가 시작됩니다.
- 단계 7. 다음 AMIBIOS DMI 편집기 명령으로 VPD SMBIOS를 업데이트하십시오.

```
AMIDEEFIx64.efi [option1] [option2] ... [optionX]
```

옵션:

<pre>/SP "String" 솔루션 시스템 유형 및 모델 번호를 업데이트합니다. 예: fs0:\..\amideefix64.efi /sp "7Y48CT01WW" /SS "String" 시스템 일련 번호를 업데이트합니다. 예: fs0:\..\amideefix64.efi /ss "J300ST50" /SU "String" 시스템 UUID를 업데이트합니다. 예를 들어 레이블의 UUID가 B675DF80-DE7C-11E9-B0E2-60BBE2EF7200 인 경우: fs0:\..\amideefix64.efi /su "80DF75B67CDEE911B0E260BBE2EF7200" /SV "String" 시스템 브랜드 ID를 업데이트합니다. 예: fs0:\..\amideefix64.efi /sv "ThinkSystem ST50"</pre>

- 단계 8. VPD SMBIOS 업데이트가 완료되면, USB 플래시 드라이브를 제거하고 ALT + CTRL + DEL을 눌러 시스템을 다시 시작하십시오.
- 단계 9. 운영 체제가 시작되기 전에 F1을 누르면 Setup Utility로 들어갑니다. 기본 → 시스템 요약으로 이동하여 VPD가 제대로 업데이트되었는지 확인하십시오.

제 5 장 설치 문제 해결

다음 절차에 따라 시스템을 설정할 때 발생할 수 있는 문제점을 해결하십시오.

이 절의 정보를 사용해 서버를 최초로 설치 및 설정하는 동안 겪을 수 있는 문제를 진단 및 해결하십시오.

- "서버 전원이 켜지지 않음" 107페이지
- "서버가 켜지면 즉시 서버에 POST Event Viewer가 표시됨" 107페이지
- "부팅 목록에 내장 하이퍼바이저 없음" 107페이지
- "서버가 드라이브를 인식할 수 없음" 108페이지
- "표시된 시스템 메모리가 설치된 실제 메모리보다 적음" 108페이지
- "방금 장착한 Lenovo 옵션 장치가 작동하지 않음" 109페이지
- "전압 플래너 결함이 이벤트 로그에 표시됨" 109페이지

서버 전원이 켜지지 않음

이 문제가 해결될 때까지 다음 단계를 완료하십시오.

참고: 전원 버튼은 서버를 AC 전원에 연결한 후 약 1~3분이 경과하면 작동합니다.

1. 최근에 설치한 임의의 옵션 장치를 제거하십시오. 장치 추가로 인한 시스템 전원 문제는 이 장치가 호환되지 않거나 지원할 전원 공급 장치가 너무 많음을 나타냅니다.
2. 전원 코드가 서버 및 작동 중인 전원 콘센트에 단단하게 연결되어 있어야 합니다. 서버 전원 코드를 분리했다가 다시 연결하거나 교체하십시오.
3. 전원 공급 장치를 제거했다가 다시 설치하십시오. 문제가 지속되면 전원 공급 장치를 교체하십시오.
4. 전면 패널 케이블을 분리했다가 다시 연결하십시오(시스템 보드에서 커넥터의 위치는 "시스템 보드 구성 요소" 16페이지 참조). 문제가 지속되면 전면 패널을 교체하십시오.

서버가 켜지면 즉시 서버에 POST Event Viewer가 표시됨

이 문제가 해결될 때까지 다음 단계를 완료하십시오.

1. 서버에서 프로세서를 지원하는지 확인하십시오.
프로세서 세부 정보를 보려면 Setup Utility로 이동하여 기본 → 시스템 요약을 선택하십시오.
서버에 대해 프로세서가 지원되는지 여부를 판단하려면 <https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml>의 내용을 참조하십시오.
2. (숙련된 기술자 전용) 프로세서가 올바르게 설치되어 있는지 확인하십시오.
3. 다음 구성 요소를 표시된 순서대로 한 번에 하나씩 교체하고, 교체할 때마다 서버를 다시 시작하십시오.
 - a. (숙련된 기술자 전용) 프로세서
 - b. (숙련된 기술자 전용) 시스템 보드

부팅 목록에 내장 하이퍼바이저 없음

이 문제가 해결될 때까지 다음 단계를 완료하십시오.

1. 최근에 서버를 설치, 이동 또는 수리하거나 내장 하이퍼바이저를 처음 사용하는 경우 장치가 올바르게 연결되어 있고 커넥터에 물리적인 손상이 없는지 확인하십시오.
2. 설정 및 구성 정보는 옵션 내장 하이퍼바이저 장치와 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오.
3. 장치에 설치된 소프트웨어가 다른 서버에서 작동하여 장치가 올바르게 작동하는지 확인하십시오.

4. <https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml>에서 내장 하이퍼바이저 장치가 서버에서 지원되는지 확인하십시오.
5. 내장 하이퍼바이저 장치가 사용 가능한 부트 옵션 목록에 포함되어 있는지 확인하십시오. 부팅 순서 목록을 보려면 Setup Utility로 이동하여 시작 → 부팅 우선 순위를 선택하십시오.
6. 내장 하이퍼바이저 및 서버와 관련된 기술 팁(서비스 게시판)은 <http://datacentersupport.lenovo.com>을 확인하십시오.

서버가 드라이브를 인식할 수 없음

이 문제가 해결될 때까지 다음 단계를 완료하십시오.

1. 시스템 이벤트 로그를 확인하고 관련 문제를 해결하십시오. 시스템 이벤트 로그를 보려면 Setup Utility로 이동한 후 보안 → 시스템 이벤트 로그 → 시스템 이벤트 로그 보기를 선택하십시오.
 2. 다음을 확인하십시오.
 - 드라이브는 서버에서 지원됩니다(<https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml> 참조).
 - 이 드라이브는 신호 및 전원 케이블이 올바르게 연결되어 제대로 설치되어 있습니다.
 3. 드라이브가 사용으로 설정되어 있는지 확인하십시오. Setup Utility로 이동한 후 장치 → ATA 드라이브 설정을 선택하여 드라이브가 사용으로 설정되어 있는지 확인하십시오. 그렇지 않은 경우 드라이브를 사용으로 설정하십시오.
 4. 서버가 LXPM Lite와 함께 제공되는 경우 진단 → HDD 테스트로 이동하여 드라이브 진단을 수행하십시오. 오류가 있는 것으로 표시된 드라이브를 교체하십시오. 그렇지 않으면 다음 단계로 건너뛰십시오.
 5. 시스템이 최소 드라이브 요구사항에 도달할 때까지 드라이브를 제거하십시오. 그런 다음 하나의 드라이브를 추가하고 서버를 다시 시작한 후 문제가 재발하지 않으면 단계를 반복하십시오. 드라이브를 추가한 후에 문제가 발생하면 이 드라이브를 교체하십시오.
- 디버깅을 위한 최소 구성은 "사양" 3페이지의 내용을 참조하십시오.

표시된 시스템 메모리가 설치된 실제 메모리보다 적음

참고: DIMM을 설치 또는 제거할 때마다 전원에서 서버를 분리해야 합니다. 그런 다음 서버를 다시 시작하기 전에 10초간 기다리십시오.

이 문제가 해결될 때까지 다음 단계를 완료하십시오.

1. 시스템 이벤트 로그를 확인하고 관련 문제를 해결하십시오. 시스템 이벤트 로그를 보려면 Setup Utility로 이동한 후 보안 → 시스템 이벤트 로그 → 시스템 이벤트 로그 보기를 선택하십시오.
 2. 다음을 확인하십시오.
 - DIMM은 서버에서 지원됩니다(<https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml> 참조).
 - DIMM이 올바르게 설치되었습니다. 커넥터와 DIMM 사이에 간격이 있는지 확인하십시오. 간격이 있으면 DIMM을 제거한 후 다시 설치하십시오.
 3. 서버가 Lenovo XClarity Provisioning Manager Lite와 함께 제공되는 경우 진단 → 메모리 테스트로 이동하여 DIMM 진단을 수행하십시오. 오류가 있는 것으로 표시된 DIMM을 교체하십시오. 그렇지 않으면 다음 단계로 건너뛰십시오.
 4. 시스템이 최소 메모리 요구사항에 도달할 때까지 DIMM을 제거하십시오. 그런 다음 하나의 DIMM을 추가하고 서버를 다시 부팅한 후 문제가 재발하지 않으면 단계를 반복하십시오. DIMM을 추가한 후에 문제가 발생하면 이 DIMM을 교체하십시오.
- 디버깅을 위한 최소 구성은 "사양" 3페이지의 내용을 참조하십시오.

방금 장착한 Lenovo 옵션 장치가 작동하지 않음

이 문제가 해결될 때까지 다음 단계를 완료하십시오.

1. 시스템 이벤트를 로그를 확인하고 관련 문제를 해결하십시오. 시스템 이벤트를 보려면 Setup Utility로 이동한 후 보안 → 시스템 이벤트 로그 → 시스템 이벤트 로그 보기를 선택하십시오.
2. 다음을 확인하십시오.
 - 장치가 서버에서 지원됩니다(<https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml> 참조).
 - 해당 드라이버의 최신 버전이 설치되어 있습니다.
 - 장치가 장치 또는 커넥터에 물리적 손상없이 올바르게 장착되어 있습니다.
 - 시스템 펌웨어가 최신 버전으로 업데이트되었습니다.
 - 장치와 함께 제공된 설치 지시사항에 따라 장치를 올바르게 설치해야 합니다.
 - 설치된 다른 장치 또는 케이블이 느슨하지 않아야 합니다.
3. 장치를 다시 설치하십시오.
4. 장치를 교체하십시오.

전압 플래너 결함이 이벤트 로그에 표시됨

이 문제가 해결될 때까지 다음 단계를 완료하십시오.

1. 시스템을 최소 구성으로 되돌리십시오. 세부 정보는 "사양" 3페이지의 내용을 참조하십시오.
2. 서버를 다시 시작하십시오.
 - 시스템이 성공적으로 다시 시작되면 제거된 장치를 한 번에 하나씩 추가하고 문제가 발생할 때까지 추가할 때마다 서버를 다시 시작하십시오. 문제를 일으키는 장치를 교체하십시오.
 - 시스템을 다시 시작하지 못하면 시스템 보드에 문제가 있을 수 있습니다. Lenovo 지원 팀에 문의하십시오.

부록 A. 도움말 및 기술 지원 얻기

도움말, 서비스 또는 기술 지원이 필요하거나 Lenovo 제품에 대한 자세한 정보를 원하는 경우 도움이 되는 다양한 정보를 Lenovo에서 구할 수 있습니다.

World Wide Web에서 Lenovo 시스템, 옵션 장치, 서비스 및 지원에 관한 최신 정보를 얻을 수 있는 웹 사이트:

<http://datacentersupport.lenovo.com>

참고: IBM은 ThinkSystem에 대해 Lenovo가 선호하는 서비스 공급자입니다.

문의하기 전에

문의하기 전에 직접 문제를 시도 및 해결하도록 시도할 수 있는 몇 가지 단계가 있습니다. 도움을 요청해야 한다고 결정하는 경우 서비스 기술자가 보다 신속하게 문제를 해결하는 데 필요한 정보를 수집하십시오.

직접 문제를 해결하기 위한 시도

온라인 도움말 또는 Lenovo 제품 문서에서 Lenovo가 제공하는 문제 해결 절차에 따라 외부 지원 없이 많은 문제를 해결할 수 있습니다. Lenovo 제품 문서는 사용자가 수행할 수 있는 진단 테스트에 대해서도 설명합니다. 대부분의 시스템, 운영 체제 및 프로그램에는 문제 해결 절차와 오류 메시지 및 오류 코드에 대한 설명이 포함되어 있습니다. 소프트웨어 문제가 의심되면 운영 체제 또는 프로그램에 대한 설명서를 참조하십시오.

ThinkSystem 제품에 대한 제품 설명서는 다음 위치에서 제공됩니다.

<http://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp>

다음 단계를 수행하여 직접 문제를 해결하도록 시도할 수 있습니다.

- 케이블이 모두 연결되어 있는지 확인하십시오.
- 전원 스위치를 검사하여 시스템과 옵션 장치가 켜져 있는지 확인하십시오.
- Lenovo 제품에 대한 업데이트된 소프트웨어, 펌웨어 및 운영 체제 장치 드라이버를 확인하십시오. Lenovo Warranty 사용 약관에 따르면 추가 유지보수 계약이 적용되지 않는 한 제품의 모든 소프트웨어 및 펌웨어를 유지하고 업데이트할 책임은 제품의 소유자에게 있습니다. 서비스 기술자는 소프트웨어 업그레이드에 문제에 대한 솔루션이 문서화되어 있을 경우 소프트웨어 및 펌웨어를 업그레이드하도록 요청할 것입니다.
- 사용자 환경에 새 하드웨어 또는 소프트웨어를 설치한 경우 <https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml>의 내용을 확인하여 제품에 해당 하드웨어 및 소프트웨어가 지원되는지 확인하십시오.
- <http://datacentersupport.lenovo.com>의 내용을 참조하여 문제 해결에 도움이 되는 정보를 확인하십시오.
 - 다른 사람이 유사한 문제를 겪었는지 확인하려면 https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg에서 Lenovo 포럼을 확인하십시오.

온라인 도움말 또는 Lenovo 제품 문서에서 Lenovo가 제공하는 문제 해결 절차에 따라 외부 지원 없이 많은 문제를 해결할 수 있습니다. Lenovo 제품 문서는 사용자가 수행할 수 있는 진단 테스트에 대해서도 설명합니다. 대부분의 시스템, 운영 체제 및 프로그램에는 문제 해결 절차와 오류 메시지 및 오류 코드에 대한 설명이 포함되어 있습니다. 소프트웨어 문제가 의심되면 운영 체제 또는 프로그램에 대한 설명서를 참조하십시오.

지원 담당자를 호출하는 데 필요한 정보 수집

본인의 Lenovo 제품에 대한 보증 서비스가 필요하다고 판단되는 경우, 전화하기 전에 준비하면 서비스 기술자로부터 보다 효율적으로 도움을 받을 수 있습니다. 제품 보증에 관한 자세한 정보는 <http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>의 내용을 참조할 수도 있습니다.

서비스 기술자에게 제공할 다음 정보를 수집하십시오. 이 데이터는 서비스 기술자가 문제에 대한 솔루션을 신속하게 제공하며 사용자가 계약한 수준의 서비스를 받는 데 도움이 됩니다.

- 하드웨어 및 소프트웨어 유지보수 계약 번호(해당되는 경우)
- 시스템 유형 번호(Lenovo 4자리 시스템 ID)
- 모델 번호
- 일련 번호
- 현재 시스템 UEFI 및 펌웨어 수준
- 오류 메시지 및 로그와 같은 기타 관련 정보

Lenovo 지원팀 호출에 대한 대체 방법으로 <https://support.lenovo.com/servicerequest>로 이동하여 전자 서비스 요청을 제출할 수 있습니다. 전자 서비스 요청을 제출하면 서비스 기술자에게 관련 정보를 제공하여 이 문제에 대한 솔루션을 결정하는 프로세스가 시작됩니다. Lenovo 서비스 기술자는 전자 서비스 요청을 작성하여 제출하면 바로 솔루션에 대한 작업을 시작할 수 있습니다.

지원팀에 문의

지원팀에 문의하여 문제에 대한 도움을 받을 수 있습니다.

Lenovo 공인 서비스 공급자를 통해 하드웨어 서비스를 받을 수 있습니다. 보증 서비스를 제공하는 Lenovo 공인 서비스 공급자를 찾으려면 <https://datacentersupport.lenovo.com/serviceprovider> 사이트로 이동하여 필터링으로 여러 나라를 검색해 보십시오. Lenovo 지원 전화 번호는 <https://datacentersupport.lenovo.com/supportphonenumber>에서 거주 지역의 지원 세부 정보를 참조하십시오.

부록 B. 상표

Lenovo, Lenovo 로고 및 ThinkSystem은 미국 또는 기타 국가에서 사용되는 Lenovo의 상표입니다.

Intel 및 Xeon은 미국 또는 기타 국가에서 사용되는 Intel Corporation의 상표입니다.

Microsoft 및 Windows는 Microsoft 그룹의 상표입니다.

Linux는 Linus Torvalds의 등록 상표입니다.

기타 회사, 제품 및 서비스 이름은 해당 회사의 상표 또는 서비스 표시입니다.

Lenovo